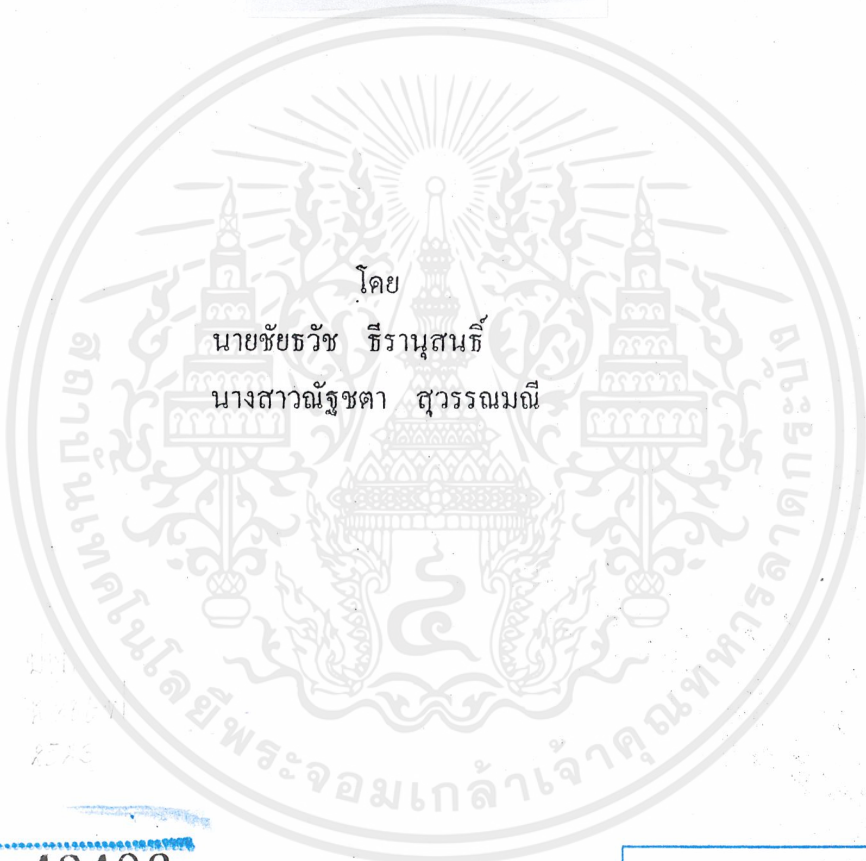


ฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์ชนิดโปรแกรมได้
PROGRAMMABLE FUNCTION GENERATOR



โดย
นายชัยวิช ธีรานุสนธิ
นางสาวณัฐชดา สุวรรณมณี

เลขที่.....
เลขทะเบียน..... 42496
วัน, เดือน, ปี..... 24 พ.ค. 2545

b.....
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2543

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาานิพนธ์ปีการศึกษา 2543

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดโปรแกรมได้

PROGRAMMABLE FUNCTION GENERATOR

ผู้จัดทำ

1. นายชัยวัช ธีรานุสนธิ 40010174
2. นางสาวณัฐชดา สุวรรณมณี 40010220



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดโปรแกรมได้

นายชัยรัช ธีรานุสนธิ 40010174

นางสาวณัฐชดา สุวรรณมณี 40010220

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ คมวัชระ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2543

บทคัดย่อ

เครื่องกำเนิดสัญญาณมีความสำคัญมากในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ในการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัดต่างๆ โครงการนี้ได้นำเสนอการสร้างและการออกแบบ “เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดโปรแกรมได้” ซึ่งสามารถโปรแกรมเก็บและเลือกสัญญาณรูปแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งสามารถกำหนดความถี่ได้ตั้งแต่ 10 kHz ถึง 100 kHz โดยอาศัย ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เป็นตัวควบคุม ทั้งหมดนี้ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

Abstract

Function Generator is significant to the electrical instruments including the test of measurement tools. This project presents the procedure to design and develop “Programmable Function Generator” that record and program various functions with the frequency from 10 kHz to 100 kHz, controlled by Microcontroller. User can interact with this device via computer system.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
สารบัญ	II
สารบัญรูป	III
สารบัญตาราง	IV
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	2
2.1 การกำเนิดสัญญาณ	2
2.1.1 หลักการสร้างสัญญาณ	2
2.1.2 หลักการเก็บค่าของสัญญาณ	4
2.2 มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ RS-232-C	9
2.3 พอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART	11
2.3.1 พอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART ภายในชิพ MCS-51	11
2.3.2 ไทม์เมอร์ในการกำหนดอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล	15
2.4 การสื่อสารผ่านทาง Serial Port ด้วย Visual Basic	20
บทที่ 3 การคำนวณและการสร้าง	25
3.1 การออกแบบ	25
3.2 การประยุกต์ใช้งาน ANT-32 กับโครงงาน	26
3.2.1 คุณสมบัติของบอร์ด ANT-32	26
3.2.2 การประยุกต์ใช้งาน ANT-32 กับโครงงาน	27
3.3 การทำงานของวงจร	29
3.4 การเก็บค่าของสัญญาณ	30
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	33
4.1 การทดลอง	33
4.2 ผลการทดลอง	35
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์	45
5.1 สรุปผล	45
5.2 วิจารณ์	45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
กิตติกรรมประกาศ
หนังสืออ้างอิง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 สัญญาณที่มีความต่อเนื่อง	2
รูปที่ 2.2 การแซมปลิงตามแนวนอน	3
รูปที่ 2.3 สัญญาณไม่ต่อเนื่องที่ได้	3
รูปที่ 2.4 การแซมปลิงสัญญาณภายในวงกลมหนึ่งรอบ	4
รูปที่ 2.5 บล็อกไดอะแกรมของวงจรกำเนิดสัญญาณ	4
รูปที่ 2.6 บล็อกไดอะแกรมแสดงการแปลงรูปสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลเพื่อนำไปเก็บใน RAM	5
รูปที่ 2.7 บล็อกไดอะแกรมแสดงการเรียกสัญญาณดิจิทัลจาก RAM มาแปลงเป็นเอาต์พุตในรูปสัญญาณอนาล็อก	5
รูปที่ 2.8 ลักษณะวงกลมหนึ่งหน่วย	6
รูปที่ 2.9 แสดงรูปคลื่นสัญญาณขาขึ้น (ก) ที่เกิดจากการหมุนของรีซีมี R (ข) เมื่อถูกแบ่งด้วยวิธีทางดิจิทัลเป็น 8 สเต็ป (ค) เมื่อถูกแบ่งเป็น 64 สเต็ป	7
รูปที่ 2.10 สัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม	8
รูปที่ 2.11 สัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยม	8
รูปที่ 2.12 สัญญาณรูปฟันเลื่อย	9
รูปที่ 2.13 แสดงชุดข้อมูล UART ในโหมดที่ 1	12
รูปที่ 2.14 แสดงชุดข้อมูล UART ในโหมดที่ 2	13
รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมของวงจรกำเนิดสัญญาณแบบดิจิทัล	25
รูปที่ 3.2 แสดงชิพ (chip) เบอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 3.1	26
รูปที่ 3.3 แสดงภาพบอร์ด ANT 32 และตำแหน่งจัมเปอร์	27
รูปที่ 3.4 แสดงภาพถ่ายวงจรของเครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดโปรแกรมได้	31
รูปที่ 3.5 แสดงภาพถ่ายวงจรก่อนต่อกับบอร์ด ANT-32	32
รูปที่ 3.6 แสดงภาพถ่ายวงจรหลังต่อกับบอร์ด ANT-32	32
รูปที่ 4.1 ภาพแสดงเมนูเลือกโหมดการทำงาน (เลือกรูปสัญญาณหรือบันทึกค่าสัญญาณ)	33
รูปที่ 4.2 ภาพแสดงเมนูสำหรับการเลือกรูปสัญญาณและการกำหนดความถี่	34

	หน้า
รูปที่ 4.3 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม ความถี่ 20 kHz	35
รูปที่ 4.4 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม ความถี่ 50 kHz	36
รูปที่ 4.5 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม ความถี่ 100 kHz	36
รูปที่ 4.6 แสดงรูปสัญญาณสามเหลี่ยม ความถี่ 20 kHz	37
รูปที่ 4.7 แสดงรูปสัญญาณสามเหลี่ยม ความถี่ 50 kHz	37
รูปที่ 4.8 แสดงรูปสัญญาณสามเหลี่ยม ความถี่ 100 kHz	38
รูปที่ 4.9 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ขึ้น) ความถี่ 20 kHz	38
รูปที่ 4.10 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ขึ้น) ความถี่ 50 kHz	39
รูปที่ 4.11 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ขึ้น) ความถี่ 100 kHz	39
รูปที่ 4.12 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ลง) ความถี่ 20 kHz	40
รูปที่ 4.13 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ลง) ความถี่ 50 kHz	40
รูปที่ 4.14 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ลง) ความถี่ 100 kHz	41
รูปที่ 4.15 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยมคางหมู ความถี่ 20 kHz	41
รูปที่ 4.16 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยมคางหมู ความถี่ 50 kHz	42
รูปที่ 4.17 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยมคางหมู ความถี่ 100 kHz	42
รูปที่ 4.18 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม (ซายน์) ความถี่ 20 kHz	43
รูปที่ 4.19 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม (ซายน์) ความถี่ 50 kHz	43
รูปที่ 4.20 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม (ซายน์) ความถี่ 100 kHz	44

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 รายละเอียดการต่อคอนเน็กเตอร์แบบ DB9 ตามมาตรฐาน RS-232-C	10
ตารางที่ 2.2 แสดงบิตภายในรีจิสเตอร์ SCON เพื่อการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม โหมดที่ 1	14
ตารางที่ 2.3 แสดงบิตในการควบคุมโหมดการใช้งานด้วยบิต SM0 และ SM1	15
ตารางที่ 2.4 แสดงบิตในการควบคุมการใช้งานไทม์เมอร์ 1	16
ตารางที่ 2.5 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการใช้งานพอร์ตสื่อสารอนุกรมโหมดที่ 1	18
ตารางที่ 2.6 แสดง CommEvent Property เมื่อเกิดเหตุผิดพลาดในการสื่อสาร	21
ตารางที่ 2.7 แสดง CommEvent Property เมื่อเกิดสถานะการสื่อสารขึ้น	22
ตารางที่ 2.8 แสดง Property MScmm Control Property	22
ตารางที่ 3.1 แสดงเมมโมรีแม็พ (Memory Map) ของ ANT-32	29

บทที่ 1

บทนำ

ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก การนำสัญญาณไปใช้งาน บางครั้งผู้ใช้อาจมีความต้องการใช้สัญญาณที่มีรูปแบบที่หลากหลายต่างกันไป แต่เครื่องกำเนิดสัญญาณทั่ว ๆ ไปจะมีรูปแบบของสัญญาณค่อนข้างจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องกำเนิดสัญญาณที่สามารถออกแบบรูปแบบของสัญญาณเองได้

โครงการนี้ได้เสนอเรื่องการกำเนิดสัญญาณรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุม คือการกำหนดความถี่ และการเลือกรูปแบบของสัญญาณ ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบของสัญญาณทั่วไป คือ

1. สัญญาณรูปคลื่นไซน์ (sine wave)
2. สัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม (square wave)
3. สัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยม (triangle wave)
4. สัญญาณรูปคลื่นฟันเลื่อย (sawtooth wave)

และรูปแบบของสัญญาณที่สามารถออกแบบได้ (ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการในการใช้งาน)

โดยมีความสามารถกำเนิดสัญญาณได้ที่ความถี่ตั้งแต่ 10 kHz ถึง 100 kHz

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

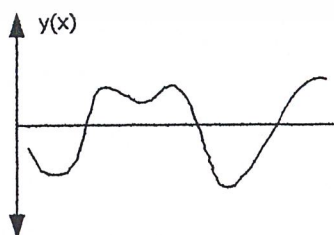
2.1 การกำเนิดสัญญาณ

เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายแบบ (Function Generator) จะเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณที่มีย่านกำเนิดกว้าง ตั้งแต่ความถี่เสียงไปจนถึงความถี่วิทยุ สามารถผลิตรูปคลื่นขึ้นมาได้หลายอย่าง คือ คลื่นไซน์ คลื่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส คลื่นสามเหลี่ยม คลื่นลาดเอียง และคลื่นพัลส์ โดยทั่วไป เครื่องกำเนิดสัญญาณจะกำเนิดสัญญาณขึ้นมา 4 ชนิด คือ

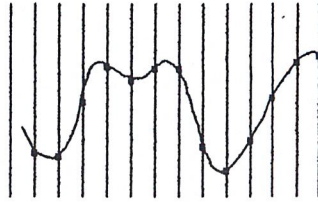
1. รูปคลื่นไซน์ (sine wave)
2. รูปคลื่นสี่เหลี่ยม (square wave)
3. รูปคลื่นสามเหลี่ยม (triangle wave)
4. รูปคลื่นฟันเลื่อย (sawtooth wave)

2.1.1 หลักการสร้างสัญญาณ

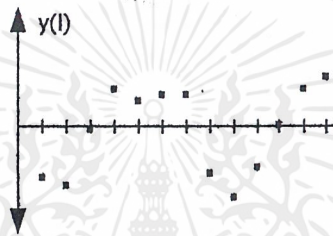
เริ่มจากการนำค่าข้อมูลเก็บลงในหน่วยความจำข้อมูล (RAM) โดยเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บค่าข้อมูลภายใน 1 คาบของสัญญาณรูปต่างๆ อาศัยการแซมปลิง (sampling) สัญญาณรูปคลื่นที่มีความต่อเนื่อง (analog) ให้เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete) เพื่อเก็บระดับของสัญญาณเป็นค่าแรงดันในแต่ละครั้งที่แซมปลิงได้ โดยระยะห่างระหว่างการแซมปลิงแต่ละครั้งคงที่ ดังอธิบายตามกระบวนการ Digital Signal Processing (DSP) ในรูปที่ 2.1 แสดงสัญญาณที่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง $y(x)$ แล้วนำมาทำการแซมปลิงตามแนวนอน (horizontal axis sampling) ตามรูปที่ 2.2 เพื่อเก็บค่า $Y(l)$ ซึ่ง $l=1, 2, 3, \dots$ เป็นจำนวนครั้งที่ เป็นจำนวนเต็มในแต่ละครั้งที่แซมปลิง (index integer) ผลที่ได้ออกมาดังแสดงในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.1 สัญญาณที่มีความต่อเนื่อง



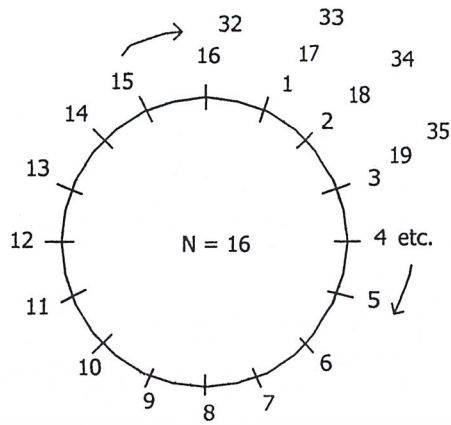
รูปที่ 2.2 การแซมปลิงตามแนวนอน



รูปที่ 2.3 สัญญาณไม่ต่อเนื่องที่ได้

ด้วยวิธีนี้เราสามารถเก็บค่ารูปคลื่นต่อเนื่องชนิดใดก็ได้ และข้อมูลในแกนตั้ง และแกน
 นอนจะเป็นหน่วยใดก็ได้ เช่น แรงดันต่อเวลา, แอมพลิจูด (amplitude) ต่อความถี่ หรือค่า
 ออฟเซต (offset) ต่ออุณหภูมิ ในที่นี้เราจะเลือกเก็บเป็นค่าแรงดันในแกนตั้ง จากการแซมปลิง ณ
 เวลาต่าง ๆ ในแกนนอน เช่น สัญญาณไซน์ออสซิลเลชันของวงกลมหนึ่งหน่วยในการเก็บค่า
 สัญญาณ เมื่อ R คือรัศมีหมุนไปตามเส้นรอบวงเป็นมุม P ดังแสดงในรูปที่ 2.8 เมื่อลากเส้นจาก
 ปลายรัศมี R ขนานกับแกน X ไปตัดกับแกน Y ค่า S ที่ได้ในแกน Y ซึ่งสัมพันธ์กับรัศมี R
 และ มุม P คือ $S = R \sin P$

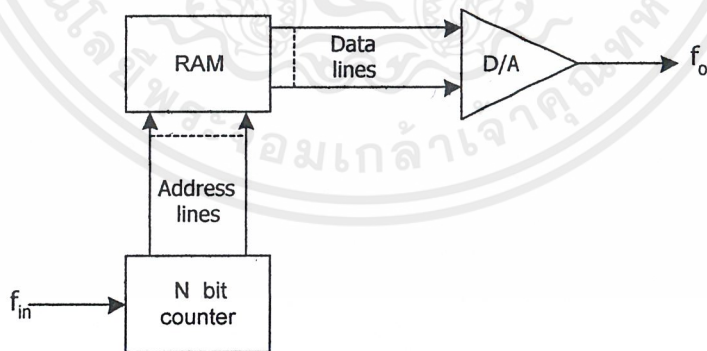
ถ้าหากการหมุนของรัศมี R เป็นสเต็ป (step) แบบไม่ต่อเนื่องตามจังหวะการแซมปลิง
 เป็นจำนวน N ครั้ง ดังในรูปที่ 2.4 จะได้ค่า S จำนวน N ค่า



รูปที่ 2.4 การเชื่อมต่อสัญญาณภายในวงกลมหนึ่งรอบ

2.1.2 หลักการเก็บค่าของสัญญาณ

สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเก็บในแต่ละแอดเดรสของ RAM จะมีความละเอียดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนบิต (length code word) เช่น เก็บเป็นข้อมูลที่มีความละเอียด 8 บิต ก็จะได้จำนวนข้อมูลที่สามารถเข้ารหัสได้ 256 ค่า (2^8) เมื่อเชื่อมต่อได้ค่าระดับสัญญาณใกล้เคียงค่าใด ก็เก็บค่านั้นไว้ใน RAM เพื่อรอการเรียกออกมาเป็นเอาต์พุตของสัญญาณ ซึ่งภายใน 1 คาบ จะเก็บค่าสัญญาณได้ละเอียดมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับขนาดของ RAM และจำนวนครั้งที่สุ่ม โดยจะใช้วงจรนับเป็นตัวกำหนดค่าแอดเดรส ในการเรียกข้อมูลออกมา

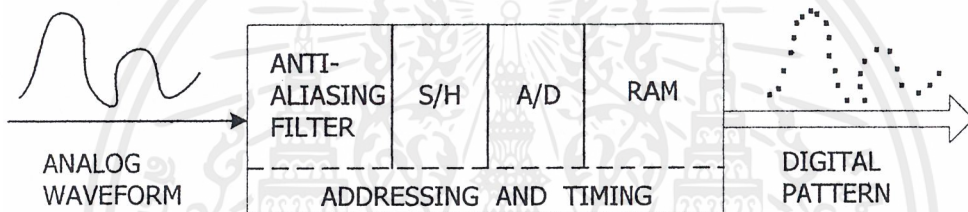


รูปที่ 2.5 บล็อกไดอะแกรมของวงจรกำเนิดสัญญาณ

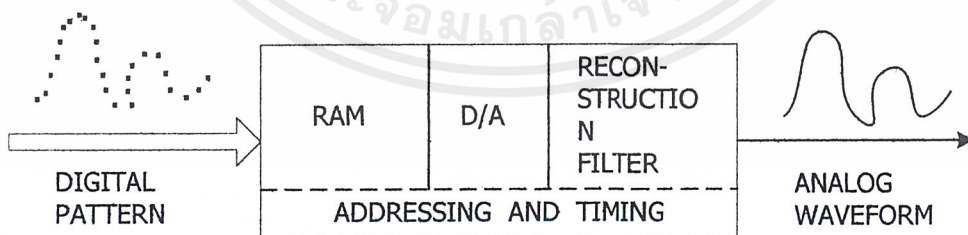
จากรูปที่ 2.5 เป็นวงจรกำเนิดสัญญาณเอาต์พุตที่มีความถี่ f_0 ซึ่งในทางปฏิบัติ การออกแบบวงจรจะขึ้นอยู่กับความถี่สัญญาณนาฬิกา (f_{in}) และค่าความละเอียดของสัญญาณ (N) เป็นไปตามสมการ

$$f_{in} = 2^N f_0$$

ค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณเอาต์พุตที่ได้ สามารถลดลงได้โดยใช้วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน (LPF) เพื่อกำจัดความถี่สูงซึ่งมาจากการเปลี่ยนระดับแรงดันระหว่างแอดเดรสที่ติดกัน



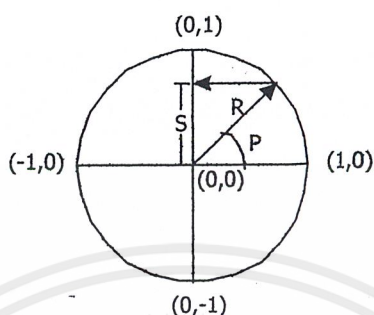
รูปที่ 2.6 บล็อกไดอะแกรมแสดงการแปลงรูปสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลเพื่อนำไปเก็บใน RAM



รูปที่ 2.7 บล็อกไดอะแกรมแสดงการเรียกสัญญาณดิจิทัลจาก RAM มาแปลงเป็นเอาต์พุตในรูปสัญญาณอนาล็อก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- รูปคลื่นไซน์ (Sine wave)

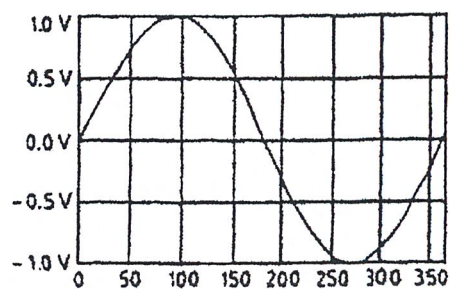


รูปที่ 2.8 ลักษณะวงกลมหนึ่งหน่วย

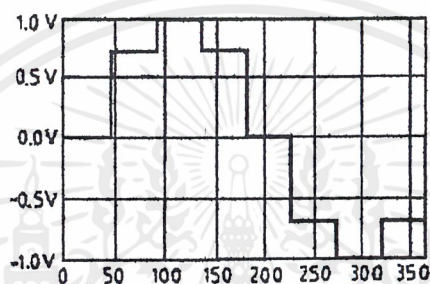
จากรูปที่ 2.8 วงกลมหนึ่งหน่วยมีรัศมี R หมุนไปตามเส้นรอบวงของวงกลม จะทำให้เกิดมุม P ซึ่งผลจากการหมุนนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูด ซึ่งถ้าหากลากเส้นจากปลายรัศมี R ไปตามแนวนอนจนตัดกับแกน Y ก็จะได้ความยาว S ที่เปลี่ยนแปลงตามการหมุนของรัศมี R มีค่าอยู่ระหว่าง 1 และ -1 และมุม P ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก 0 ถึง 360 องศา ความยาวของ S ที่เปลี่ยนแปลงนี้จะสัมพันธ์กับมุม P ในรูปของฟังก์ชันไซน์ $[S = R\sin(P)]$ แสดงดังรูปที่ 2.9 (ก)

ในหนึ่งรอบของวงกลมถ้าหมุนรัศมี R ไปเป็นสแต็ปไม่ต่อเนื่อง จำนวน 8 ครั้ง ก็จะได้ค่าของ S มา 8 ค่า ดังในรูปที่ 2.9 (ข) ถ้าหากกำหนดให้จำนวนสแต็ปในการหมุนรอบวงกลมหนึ่งรอบ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รูปคลื่นสัญญาณขาขึ้นที่ได้ก็จะมีรายละเอียดมากขึ้น ดังรูปที่ 2.9 (ค) ได้กำหนดจำนวนสแต็ปในการหมุนรอบวงกลมหนึ่งรอบไว้เท่ากับ 64 จะสังเกตเห็นความเป็นขายนมากขึ้น

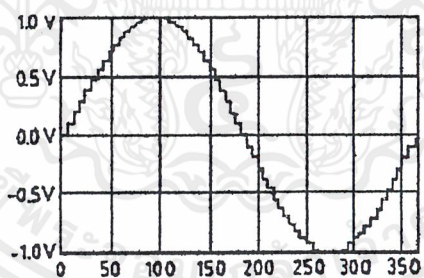
นั่นคือ ในหนึ่งช่วงคาบเวลา ค่าของสัญญาณจะอยู่ในแอดเดรสช่วง 000h ~ 7FFh โดยมีค่าตั้งแต่ 00h ~ FFh ซึ่งคำนวณได้จากสมการ $127.5 \sin(2\pi P/2048 - \pi/2)$ โดยที่ P มีค่าระหว่าง 0 ~ 2047 (000h ~ 7FFh)



(ก)



(ข)



(ค)

รูปที่ 2.9 แสดงรูปคลื่นสัญญาณขาขึ้น

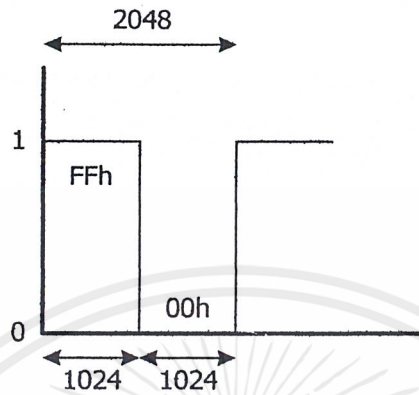
(ก) ที่เกิดจากการหมุนของรัศมี R

(ข) เมื่อถูกแบ่งด้วยวิธีทางดิจิทัลเป็น 8 สเต็ป

(ค) เมื่อถูกแบ่งเป็น 64 สเต็ป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

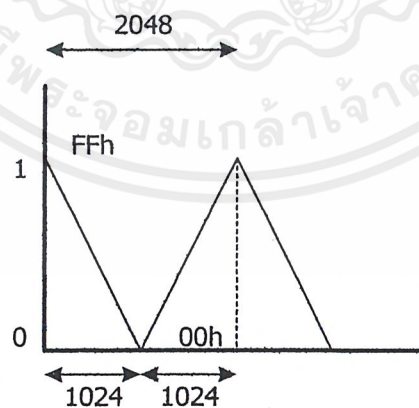
- รูปคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave)



รูปที่ 2.10 สัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม

จากรูปที่ 2.10 ในหนึ่งคาบเวลา สัญญาณจะมีเพียง 2 ค่า คือ ช่วงครึ่งแรกของคาบเวลา จะมีค่าเป็น “ 1 ” และครึ่งหลังของคาบเวลาจะมีค่าเป็น “ 0 ” ดังนั้นค่าที่เก็บในแอดเดรสช่วง 000h ~ 3FFh จะมีค่าเป็น FFh และช่วง 400h ~ 7FFh จะมีค่าเป็น 00h

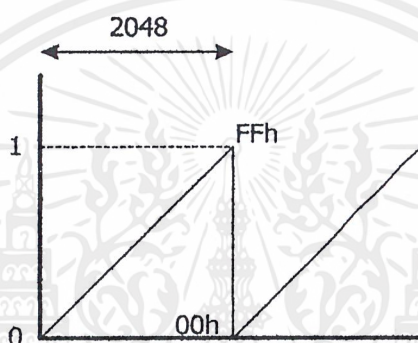
- รูปคลื่นสามเหลี่ยม (Triangle Wave)



รูปที่ 2.11 สัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยม

จากรูปที่ 2.11 ในช่วงครึ่งคาบเวลาแรก สัญญาณจะมีค่าลดลงอย่างเป็นลิเนียร์ (Linear) จาก 1 ไปจนถึง 0 และช่วงครึ่งคาบเวลาหลัง สัญญาณจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเป็นลิเนียร์จาก 0 ไปจนถึง 1 ซึ่งจะได้ว่าในช่วงครึ่งคาบเวลาแรกค่าของสัญญาณจะอยู่ในแอดเดรสช่วง 000h ~ 3FFh และครึ่งคาบเวลาหลังค่าของสัญญาณจะอยู่ในแอดเดรสช่วง 400h ~ 7FFh โดยมีค่าสูงสุดเป็น FFh และค่าต่ำสุดเป็น 00h

- รูปคลื่นฟันเลื่อย (Sawtooth Wave)



รูปที่ 2.12 สัญญาณรูปคลื่นฟันเลื่อย

จากรูป 2.12 ในหนึ่งคาบเวลา สัญญาณจะมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0 ไปจนถึง 1 อย่างเป็นลิเนียร์ ดังนั้นในแอดเดรสที่ตำแหน่ง 000h จะมีค่า 00h และค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงตำแหน่ง 7FFh ซึ่งจะมีค่าเป็น FFh

2.2 มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ RS-232-C

มาตรฐาน RS-232-C นั้นแบ่งการเชื่อมต่อเป็น 2 ลักษณะคือ การต่อกับเทอร์มินอล (DTE : Data Terminal Equipment) และการต่อกับอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (DCE : Data Communication Equipment) ซึ่งในกรณีปกติ DCE จะต้องต่อเข้ากับ DTE เสมอ ยกตัวอย่างเช่น การต่อโมเด็มเข้ากับเครื่อง PC โดยในกรณีนี้เครื่อง PC จะเป็นอุปกรณ์ DTE และโมเด็มก็จะเป็นอุปกรณ์ DCE

การเชื่อมต่อตามมาตรฐาน RS-232-C นั้น โดยปกติจะใช้คอนเน็กเตอร์รูปตัว D ชนิด 25 ขา กำหนดให้ปลายสายสัญญาณด้านหนึ่งเป็นคอนเน็กเตอร์ตัวผู้ใช้ต่อกับอุปกรณ์ DCE และปลายของสัญญาณอีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นคอนเน็กเตอร์ตัวเมีย ใช้ต่อกับอุปกรณ์ DTE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แต่ว่ากฎและมาตรฐานนั้นมักถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ก็ได้ออกแบบมาตรฐานคอนเน็กเตอร์แบบใหม่ออกมาเพื่อใช้แทนมาตรฐาน RS-232-C เดิม อย่างเช่นบริษัท IBM นั้นก็ได้ออกแบบคอนเน็กเตอร์แบบ 9 ขา ขึ้นมาใช้แทนคอนเน็กเตอร์แบบ 25 ขา และได้กำหนดให้เป็นมาตรฐานบนเครื่อง IBM AT ซึ่ง IBM ในช่วงนั้นเป็นผู้นำทางการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่ ดังนั้นผู้ผลิตรายอื่น ๆ ก็ได้นำเอามาตรฐานคอนเน็กเตอร์แบบใหม่ของ IBM ไปใช้เป็นมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ของตนด้วย

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดการต่อคอนเน็กเตอร์แบบ DB9 ตามมาตรฐาน RS-232-C

หมายเลขขาสัญญาณ	ชื่อของสายสัญญาณ
1	Carrier Detect
2	Received Data
3	Transmitted Data
4	Data Terminal Ready
5	Signal Common
6	Data Set Ready
7	Request To Send
8	Clear To Send
9	Ring Indicator

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่าสายนำสัญญาณที่ใช้มาตรฐาน RS-232-C นั้นจะมีทั้งหมด 9 เส้น ประกอบด้วย วงจรข้อมูล 2 วงจร คือ ขานำสัญญาณหมายเลข 2 และ 3 ซึ่งใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่อง PC และ โมเด็ม ขานำสัญญาณหมายเลข 5 เป็นกราวด์ ส่วนวงจรชุดที่ 2 จะประกอบไปด้วยขานำสัญญาณหมายเลข 7 และ 8 เป็นวงจรควบคุมสัญญาณที่เรียกว่า RTS และ CTS ซึ่งจะใช้ในการควบคุมการไหลของข้อมูลระหว่างเครื่อง PC และ โมเด็ม (Hardware Flow Control) ขานำสัญญาณหมายเลข 6 ใช้บอก PC ว่าในขณะที่นั้น โมเด็มได้ทำการต่อเข้ากับสายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะส่ง ขานำสัญญาณหมายเลข 1 เป็นสัญญาณ Carrier Detect (CD) ใช้บอกเครื่อง PC ว่าในขณะที่นั้น โมเด็มได้รับสัญญาณพาหะ (Carrier) อยู่หรือไม่ ขานำสัญญาณหมายเลข 4 (DTR : Data Terminal Ready) ใช้บอกโมเด็มว่าในขณะที่นั้นเทอร์มินอล (หรือ PC) พร้อมที่จะติดต่อกับโมเด็มหรือไม่ ส่วนขานำสัญญาณหมาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เลข 9 จะใช้เป็นสัญญาณแสดงว่าในขณะที่นั้น โมเด็มได้รับสัญญาณกระดิ่งหรือไม่ ซึ่งมักจะไม่ได้ถูกนำมาใช้งานมากนัก

2.3 พอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART

2.3.1 พอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART ภายในชิพ MCS-51

ในการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 นั้น MCS-51 สามารถที่จะให้มีการเซตหรือกำหนดอัตราในการติดต่อหรือกำหนดอัตราเร็วในการติดต่อหรือรับส่งข้อมูล (Baud rate) ได้เพื่อยืดหยุ่นในการใช้งานในการติดต่อสื่อสารข้อมูลได้ครอบคลุมหลายรูปแบบ ทั้งการติดต่อระหว่าง MCU ด้วยกันเองหรือจะติดต่อสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC กับ MCU ก็สามารถกระทำได้ โดยรูปแบบในการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมของ MCS-51 นั้นสามารถที่จะจัดรูปแบบการใช้งานได้ถึง 4 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบดังกล่าวจะสามารถควบคุมเลือกการใช้งานได้โดยรีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ SCON ภายในชิพ ซึ่งรูปแบบในการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART ภายในชิพจะมีลักษณะเป็นโหมด ๆ ดังนี้

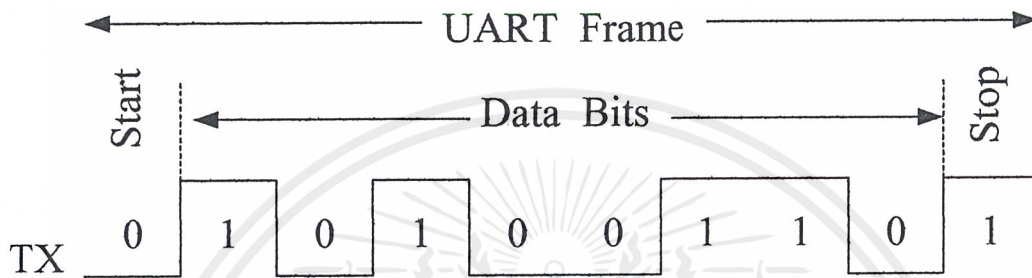
โหมด 0 การทำงานของพอร์ตอนุกรม UART ในโหมด 0 นี้จะเป็นการใช้งานขา P3.0 (RXD) ของตัว MCU สำหรับการรับส่งข้อมูลและใช้ขา P3.1 (TXD) ในการผลิตสัญญาณนาฬิกา (Clock) เพื่อให้อุปกรณ์ภายนอกรับรู้จังหวะการรับส่งข้อมูลที่ขา RXD นั่นคือสัญญาณนาฬิกาที่ขา TXD จะเป็นตัวกำหนดการเลื่อน (Shift) ของข้อมูลที่ขา RXD นั่นเอง (ในการรับส่งข้อมูลที่ขา RXD จะใช้สัญญาณนาฬิกาที่ขา TXD เป็นตัวให้จังหวะรับส่งข้อมูล) โดยข้อมูลที่ขา RXD จะเป็นลักษณะของข้อมูล 8 บิต ซึ่งจะมีการส่งหรือรับข้อมูลที่บิตต่ำสุด (Least Significant Bit : LSB) ของชุดข้อมูลก่อน แล้วจึงเรียงลำดับข้อมูลจนถึงบิตสูงสุด (Most Significant Bit : MSB) จึงจะเป็นการสิ้นสุดของข้อมูล ในโหมด 0 นี้จะไม่สามารถกำหนดอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Baud Rate) ได้ ซึ่งอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่โหมด 0 นี้จะกำหนดไว้ที่ 1/12 ของความถี่ X-TAL Oscillator ที่ใช้ โดยสามารถคำนวณได้ดังสมการ

$$\text{Baud Rate โหมด 0} = X\text{-TAL}/12$$

โหมด 1 การทำงานของพอร์ตอนุกรม UART ในโหมดที่ 1 นี้จะมีลักษณะของชุดข้อมูลจำนวน 10 บิต ดังแสดงในรูปที่ 2.13 โดยจะมีบิตเริ่มต้นของชุดข้อมูล (Start Bit มีค่าเป็น 0 เสมอ) ตามมาด้วยข้อมูลจำนวน 8 บิต และบิตสุดท้ายของข้อมูล (Stop Bit มีค่าเป็น 1 เสมอ) ซึ่งชุดข้อมูลจะถูกส่งออกที่ขา TXD ของตัว MCU และรับชุดข้อมูลเข้ามาภายใน MCU โดยขา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

RTX อัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล (Baud Rate) ของการทำงานในโหมด 1 นี้ สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ Timer ภายในตัว MCU เป็นตัวควบคุม ซึ่งรายละเอียดในการใช้งาน Timer ในการควบคุมอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลจะกล่าวในหัวข้อการประยุกต์ใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมต่อไป



รูปที่ 2.13 แสดงชุดข้อมูล UART ในโหมดที่ 1

โหมด 2 ในโหมด 2 นี้จะมีชุดของข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลแตกต่างจากในโหมดที่ 1 คือ จะมีชุดข้อมูลจำนวน 11 บิต ดังแสดงในรูปที่ 2.14 ซึ่งจะมีวิธีการในการรับและส่งข้อมูลผ่านทางขาของ MCU เช่นเดียวกันกับในโหมดที่ 1 โดยชุดข้อมูลในโหมดที่ 2 นั้นจะประกอบไปด้วยบิตแรก (Start Bit มีค่าเป็น 0 เสมอ) และตามมามีข้อมูลจำนวน 8 บิต จากนั้นจะมีบิตที่ 9 เพิ่มขึ้นมา โดยจะเป็นบิตที่สามารถจะเซตค่าให้เป็น 0 หรือ 1 ได้ซึ่งใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลในการรับและส่งนั่นเอง (Parity Bit) จากนั้นจะเป็นบิตสุดท้ายของชุดข้อมูล (Stop Bit มีค่าเป็น 1 เสมอ) โดยโหมด 2 นี้จะไม่สามารถกำหนดอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล (Baud Rate) ได้เช่นเดียวกับในโหมด 0 ซึ่งอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลในโหมด 2 นี้จะถูกกำหนดไว้ที่ 1/32 หรือ 1/64 ของความถี่ X-TAL Oscillator ที่ใช้ โดยจะมีบิต SMOD ภายในรีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ PCON เป็นตัวกำหนดดังนี้

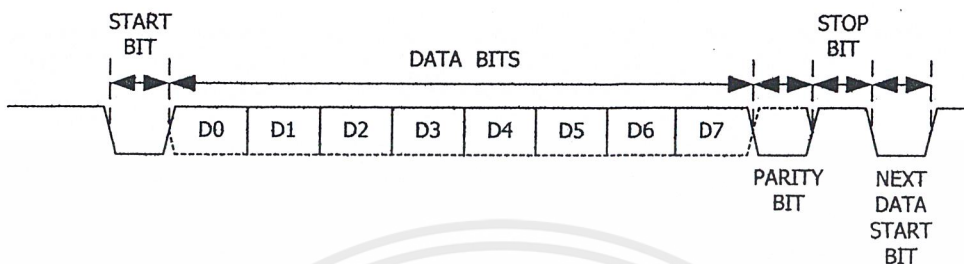
- ถ้าค่าบิต SMOD เป็น 0 ค่า Baud Rate จะถูกกำหนดเป็น 1/64 ของความถี่ X-TAL Oscillator ที่ใช้

- ถ้าค่าบิต SMOD เป็น 1 ค่า Baud Rate จะถูกกำหนดเป็น 1/32 ของความถี่ X-TAL Oscillator ที่ใช้

ซึ่งมีสมการในการคำนวณดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Baud Rate Mode 2 = $X\text{-TAL}/64$; SMOD = 0 Or
 = $X\text{-TAL}/32$; SMOD = 1



รูปที่ 2.14 แสดงชุดข้อมูล UART ในโหมดที่ 2

โหมด 3 จะเป็นโหมดสุดท้ายของการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART ภายในชิพ MSC-51 ในโหมด 3 นี้ จะมีชุดข้อมูลในการรับและส่งจำนวน 11 บิต โดยองค์ประกอบของชุดข้อมูลจะเหมือนกับชุดข้อมูลในโหมดที่ 2 ทุกประการ แต่โหมดที่ 3 นี้สามารถกำหนดอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้เช่นเดียวกันกับในโหมดที่ 1 โดยใช้ Timer ภายใน MCU เป็นตัวควบคุม

โดยในการใช้งานโหมดการทำงานข้างต้นดังกล่าวมานี้จะนิยมใช้พอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART ในโหมดที่ 1 ในการใช้งานเนื่องจากในโหมดที่ 1 นั้นจะมีลักษณะของชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานทั่วไป และสามารถเซตหรือกำหนดอัตราเร็วในการสื่อสารข้อมูลได้จากคุณสมบัติหรือเหตุผลดังกล่าวเนื้อหาในการประยุกต์ใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลที่จะกล่าวถึงต่อไป จะอธิบายถึงการใช้งานพอร์ตสื่อสารอนุกรมในโหมดที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ MSC-51 ในเบื้องต้น

ก่อนที่จะเข้าถึงการประยุกต์ใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมในโหมดที่ 1 ต่อไปนั้น จะขอแนะนำรีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะต่าง ๆ เพื่อการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมในโหมดที่ 1 และ ไทม์เมอร์ (Timer) เพื่อกำหนดอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลอนุกรม (Baud Rate) ดังนี้

รีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ SBUF : Serial Data Buffer (Not Bit Addressable)

เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้สำหรับการรับส่งสื่อสารชุดข้อมูลอนุกรม โดยจะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ (Buffer) ขนาด 8 บิต ไม่สามารถเข้าถึงในระดับบิต ซึ่งรีจิสเตอร์ SBUF นี้จะมีหน้าที่ทั้งในการ

รับและส่งชุดข้อมูลอนุกรมโดยตัว CPU จะทำการควบคุมการใช้งานรีจิสเตอร์ SBUF ทั้งในการรับและส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

รีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ SCON : Serial Port Control Register (Bit Addressable)

SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

สำหรับรีจิสเตอร์ต่าง ๆ ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MSC-51 นั้น ภายใน 1 รีจิสเตอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับบิต ก็คือ 1 ไบต์ซึ่งจะประกอบไปด้วยบิตต่าง ๆ จำนวน 8 บิต รีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ SCON นั้นก็เช่นกัน ก็จะมีบิตต่าง ๆ จำนวน 8 บิต ที่สามารถเข้าถึงได้ระดับบิตที่ใช้ควบคุมหรือกำหนดค่าต่าง ๆ ในการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม

โดยบิตที่เราจำเป็นต้องรู้จักเพื่อการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมในโหมดที่ 1 ภายในรีจิสเตอร์ SCON จะแสดงไว้ในตารางที่ 2.2 โดยจากตารางที่ 2.2 จะพบว่าบิต TI และ RI จะสามารถทำการเซ็ตหรือเคลียร์ได้ทั้งทางซอฟต์แวร์หรือตัวของ CPU ภายใน MCS-51 เอง จากนั้นจะเห็นว่าบิต SM0 และ SM1 นั้นจะเป็นบิตควบคุมในการเลือกโหมดการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม โดยรายละเอียดการใช้งานหรือตารางความจริงของบิต SM0 และ SM1 แสดงดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.2 แสดงบิตภายในรีจิสเตอร์ SCON เพื่อการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมโหมดที่ 1

ชื่อบิต	รายละเอียด
SM0	บิตเลือกโหมดการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม “ ต่ำ ”
SM1	บิตเลือกโหมดการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม “ สูง ”
SM2	เลือกโหมดการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมโดย SM2 = 0 จะเป็นการใช้งานโหมด 1 และ 3 และบิต RI จะเป็น 0 จนกว่าจะรับบิตสุดท้ายของชุดข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย
REN	REN = 1 เป็นการเซ็ตให้ตัว CPU รับข้อมูลจากภายนอกได้ REN = 0 เป็นการเซ็ตให้ตัว CPU ไม่รับข้อมูลจากภายนอก
TI	บิตบอกสถานะในการส่งข้อมูลอนุกรมทำงานโดยอัตโนมัติ TI = 0 จะเห็นว่าเป็นช่วงจังหวะในขั้นตอนในการส่งชุดข้อมูลออกทางพอร์ตสื่อสาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อบิต	รายละเอียด
RI	ข้อมูลอนุกรม TI = 1 จะแสดงว่าชุดข้อมูลถูกส่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งข้อมูลชุดต่อไป โดยก่อนการที่จะส่งข้อมูลชุดต่อไปนั้นต้องทำการเคลียร์บิต TI ใหม่ก่อนทุกครั้ง บิตบอกสถานะในการรับข้อมูลและถ้าข้อมูลถูกรับเรียบร้อยแล้ว บิต SB8 ของรีจิสเตอร์ SCON จะมีสถานะ 1 พร้อม ๆ กับชุดข้อมูล 8 บิตจะถูกเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ SBUF และบิต RI จะกลับเป็น 1 โดยอัตโนมัติ จากนั้นต้องเคลียร์บิต RI เพื่อที่จะรับข้อมูลชุดใหม่ต่อไป RI = 1 เป็นการแสดงว่าให้รับข้อมูลที่ส่งมาไปเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ SBUF โดยก่อนหน้านี้ต้องเคลียร์บิต RI ก่อน

ตารางที่ 2.3 แสดงบิตในการควบคุมโหมดการใช้งานด้วยบิต SM0 และ SM1

SM0	SM1	Mode	Description	Baud Rate
0	0	0	SHIFT REGISTER	Fosc./12
0	1	1	8 – Bit UART	Variable
1	0	2	9 – Bit UART	Fosc./64 OR Fosc./32
1	1	3	9 – Bit UART	Variable

2.3.2 ไทม์เมอร์ในการกำหนดอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล

ไทม์เมอร์ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ MSC-51 ทุกเบอร์จะประกอบไปด้วยไทม์เมอร์ 0 และไทม์เมอร์ 1 และอาจจะมีไทม์เมอร์ 2 ในบางเบอร์ของ MSC – 51 โดยการกำหนดอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลอนุกรมในโหมดที่ 1 นั้นจะใช้ไทม์เมอร์ 1 เป็นตัวกำหนด Baud Rate ซึ่งการใช้งานไทม์เมอร์นั้นจะถูกควบคุมด้วยรีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ TMOD โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ TMOD : Timer/Counter Mode Control Register (Not Bit Addressable)

Timer 1				Timer 0			
GATE	C/\bar{T}	M1	M0	GATE	C/\bar{T}	M1	M0

ภายในรีจิสเตอร์ TMOD ประกอบไปด้วยการควบคุมการใช้งานต่าง ๆ จำนวน 8 บิตจากข้างต้นจะพบว่าบิตในการใช้งานไทม์เมอร์ 1 และไทม์เมอร์ 0 โดย 4 บิตบนจะควบคุมการใช้งานไทม์เมอร์ 1 และ 4 บิตล่างจะเป็นจุดบิตที่ควบคุมไทม์เมอร์ 0 ซึ่งทั้ง 4 บิตบนและล่างจะมีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกัน รายละเอียดของจุดบิตดังที่กล่าวมาเพื่อการใช้งานไทม์เมอร์ในการกำหนดอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมแสดงดังในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 แสดงบิตในการควบคุมการใช้งานไทม์เมอร์ 1

ชื่อบิต	รายละเอียด
GATE	เท่ากับ 0 จะสามารถเลือกใช้งานไทม์เมอร์หรือเคาน์เตอร์ได้ .
C/\bar{T}	บิตเลือกการใช้งานไทม์เมอร์หรือเคาน์เตอร์ได้ เท่ากับ 1 หมายถึง ใช้งานเป็นเคาน์เตอร์นับพัลส์ภายนอกที่ขา TX (T0,T1) เท่ากับ 0 หมายถึง ใช้งานเป็นไทม์เมอร์นับการทำงานของแมชชีนไซเคิล
M0	บิตเลือกการใช้งานไทม์เมอร์ 0 หรือ ไทม์เมอร์ 1
M1	บิตเลือกการใช้งานไทม์เมอร์ 0 หรือ ไทม์เมอร์ 1

การควบคุมบิต TRX (TR0, TR1) ทางซอฟต์แวร์นั้น บิต TRX จะอยู่ในรีจิสเตอร์ TCON ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในระดับบิตโดยถ้า TR1 = 1 จะเป็นการใช้งานไทม์เมอร์ 1 และถ้า TR0 = 1 จะเป็นการใช้งานไทม์เมอร์ 0 ซึ่งนั่นก็คือบิต TR1 และ TR0 ภายในรีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ TCON จะเป็นตัวควบคุมการใช้งานไทม์เมอร์ 1 และ ไทม์เมอร์ 0 ตามลำดับ

การใช้งานไทม์เมอร์ 1 เพื่อการกำหนดอัตราเร็วในการสื่อสารข้อมูลอนุกรมนั้นจะใช้งานไทม์เมอร์ 1 ในโหมดที่ 2 นั่นก็คือบิต M1 ถูกเซตให้เป็น 1 และ บิต M0 ให้เป็น 0 ในส่วนของรายละเอียดของการทำงานภายในไทม์เมอร์ 1 ในโหมดที่ 2 หรือในโหมดอื่นๆ นั้นจะไม่ขอแสดงรายละเอียดเนื่องจากเป็นขั้นตอนการทำงานภายในโดยตัว CPU เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมด

จากที่กล่าวมาแล้วการใช้งานไทม์เมอร์ 1 ในโหมดที่ 2 เพื่อการกำหนดอัตราเร็วในการสื่อสารข้อมูลข้อมูลอนุกรมนั้น จะมีบิต SMOD ภายในรีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ PCON เป็นตัวกำหนด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อัตราการเกิดโอเวอร์โฟลว์ (Over Flow) ให้กับไทม์เมอร์ 1 โดยลักษณะชุดข้อมูลของรีจิสเตอร์ PCON มีดังนี้

รีจิสเตอร์ PCON : Power Control Register (Not Bit Addressable)

SMOD	-	-	-	GF1	GF0	PD	IDL
------	---	---	---	-----	-----	----	-----

ข้างต้นเป็นลักษณะรูปแบบชุดข้อมูลของรีจิสเตอร์ PCON จะเห็นว่าบิต SMOD จะอยู่ในตำแหน่งบิตสูงสุด (Most Significant Bit : MSB) ของชุดข้อมูล 8 บิตและรีจิสเตอร์ PCON นี้ จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับบิตได้ ฉะนั้นการเซตค่า SMOD ในการควบคุมการเกิดโอเวอร์โฟลว์ให้ไทม์เมอร์ 1 นั้นจะสามารถกระทำได้โดยการส่งชุดข้อมูลครั้งละ 8 บิตเข้าไปในรีจิสเตอร์ PCON ดังตัวอย่าง

```
MOV PCON, #80H ;บิต SMOD เท่ากับ 1
MOV PCON, #00H ;บิต SMOD เท่ากับ 0
```

รายละเอียดการใช้งานบิต SMOD นั้นจะเป็นบิตในการควบคุมอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Baud Rate) โดยถ้าหากถูกเซตหรือบิต SMOD มีค่าเป็น 1 จะทำให้มีการเพิ่มอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลเป็น 2 เท่านั่นเอง

จากที่กล่าวมาแล้วว่ารูปแบบในการใช้งานพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมของ MCS-51 นั้นสามารถที่จะจัดรูปแบบการใช้งานได้ถึง 4 โหมดโดยจะมีเพียงโหมดที่ 1 และ 3 เท่านั้นที่สามารถกำหนดอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งสามารถกำหนดอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังสมการที่ 1

$$\text{Baud Rate} = \frac{K \times \text{Oscillator Frequency}}{32 \times 12 \times [256 - (\text{TH1})]} \quad (\text{สมการที่ 1})$$

จากสมการที่ 1 ค่า K จะมีค่าเท่ากับ 2^{SMOD} โดยค่าอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้นเราจะทำการกำหนดขึ้นมาได้ตามความต้องการแต่โดยมาตรฐานทั่วไปจะใช้อัตราความเร็ว 4,800 หรือ 9,600 บิตต่อวินาที (bps) ฉะนั้นตัวแปรที่เราต้องการหาจากสมการที่ 1 ก็คือค่าของ TH1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งสามารถเปลี่ยนสมการที่ 1 ได้ใหม่เพื่อการคำนวณค่าของ TH1 ให้ได้ตามค่า Baud Rate ที่เรากำหนดได้ดังสมการที่ 2

$$\text{Baud Rate} = \frac{K \times \text{Oscillator Frequency}}{328 \times \text{Baud Rate}} \quad (\text{สมการที่ 2})$$

จากสมการที่ 2 สามารถสรุป และแสดงตัวอย่างค่าต่าง ๆ ของ TH1 ที่สามารถกำหนด อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลมาตรฐาน (Baud Rate) ดังแสดงในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการใช้งานพอร์ตสื่อสารอนุกรมโหมดที่ 1

Baud Rate	X-tal Frequency	SMOD	TH1 Reload Value	Actual Baud Rate	Error
9,600	12.000 MHz	1	-7(F9H)	8,923	7 %
2,400	12.000 MHz	0	-13(F3H)	2,404	0.16 %
1,200	12.000 MHz	0	-26(E6H)	1,202	0.16 %
9,300	12.000 MHz	1	-3(FDH)	19,200	0
9,600	11.059 MHz	0	-3(FDH)	9,600	0
2,400	11.059 MHz	0	-12(F4H)	2,400	0
1,200	11.059 MHz	0	-24(E8H)	1,200	0

จากตารางที่ 2.5 จะเห็นว่าในการใช้งาน X-TAL Oscillator ที่ความถี่ 11.059 MHz นั้น จะสามารถกำหนดอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Baud Rate) ได้ค่า Actual Baud Rate ที่ลงตัว ในการใช้งานพอร์ตอนุกรมสื่อสารข้อมูลอนุกรมในโหมดที่ 1 โดยการใช้งานโหมดที่ 1 ในโหมดที่ 2 เป็นตัวควบคุมหรือกำหนดอัตราความเร็ว (Baud Rate) ที่ไม่มีความผิดพลาด (Error) เกิดขึ้นเลยหรือเป็นไปตามทฤษฎีนั่นเอง โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อต้องการกำหนดอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่อัตราความเร็ว 9,600 บิตต่อวินาที (bps) นั้นต้องทำการเคลียร์บิต SMOD (ถูกเซ็ตเป็น 0) และทำการเซ็ตค่าของรีจิสเตอร์ใช้งานเฉพาะ TH1 ให้มีค่าเป็น FDH (253 = FDH จากการคำนวณในสมการที่ 2) เพื่อเริ่มต้นการใช้งานโหมดที่ 1 ก็จะได้อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล 9,600 บิตต่อวินาที (bps) ตามต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่กล่าวมาถึงโดยตลอดนั้น จะใช้กับข้อมูลที่มีขนาด 10 บิต (ประกอบด้วย Start Bit, ข้อมูล 8 บิตและ Stop Bit) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลมาตรฐานในการคำนวณ Baud Rate ดังที่กล่าวมา

โดยต่อไปจะขอยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในการใช้งานพอร์ตสื่อสารอนุกรมโดยใช้งานไทม์เมอร์ 1 ในโหมดที่ 2 กำหนดค่า Baud Rate เท่ากับ 9,600 บิตต่อวินาที (bps) ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างโปรแกรมที่ 1 Program Receive Data 1 Byte (Not used Serial interrupt)

```

ORG 0000H
MOV SCON,#50H ; Used Serial Port Mode 1, REN = 1, SM2 = 0
MOV PCON,#00H ; Set Bit SMOD = 0
MOV TMOD,#20H ; Set Timer 1 Mode 2 (0010 0000B)
MOV TH1,#0FDH ; Baud Rate 9,600 Bit/s, X-TAL 11.069 MHz
CLR TI ; Ready To Transmit
JNC RI,NEXT ; Receive Data from Serial Port save in SBUF
NEXT: MOV A,SBUF ; Loop for send Data 1 Byte
END

```

ตัวอย่างโปรแกรมที่ 2 Program Receive Data 1 Byte (used serial interrupt)

```

ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 0023H ; Starting Address of Serial Interrupt
JMP SERIAL_INT
MAIN: MOV SCON,#50H ; Set Serial Port Mode 1, REN = 1, SM2 = 0
; with Receive
MOV PCON,#00H ; Set Bit SMOD = 0
MOV TMOD,#20H ; Set Timer 1 Mode 2 (0010 0000B)
SETB EA ; Enable The Serial Port&Global Interrupt Bits
CLR RI ; Ready to Receive
LOOP: JMP LOOP ; Endless Loop ( Unless Interrupt occurs )

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

SERIAL_INT:                ; Serial Interrupt Routine
    CLR    RI
    MOV    A,SBUF           ; Move the Receive Data to Accumulator
    RETI                    ; Exit The Serial Interrupt Routine
    END

```

จากตัวอย่างโปรแกรมที่ 1 เป็นโปรแกรมในการรับข้อมูล 1 ไบต์โดยใช้วิธีการตรวจเช็ค บิต RI ถ้าบิต RI มีสถานะเป็น 1 นั้นแสดงว่าได้รับข้อมูลครบ 1 ไบต์ และเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ SBUF เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง แต่ในบางครั้งในการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นอาจจะใช้ การอินเตอร์รัพต์เข้ามามีส่วนช่วยในการรับข้อมูลในระหว่างที่ CPU กำลังประมวลผลการทำงาน อื่น ๆ อยู่ก็จะช่วยให้การรับข้อมูลจากพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมมีความแน่นอนและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

โดยการใช้งานอินเตอร์รัพต์การรับข้อมูลจากพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมนั้นเราจะใช้งาน Serial Interrupt ในการควบคุมการรับข้อมูลโดยมีบิต PS ภายในรีจิสเตอร์ IP ในการเช็คระดับ ความสำคัญการใช้งาน Serial Interrupt การใช้งานอินเตอร์รัพต์ที่เกิดจากสัญญาณภายนอกนั้นจะมี บิต EA ภายในรีจิสเตอร์ IE เป็นตัวควบคุมการใช้งาน

การทำงานของ Serial Interrupt นั้นเมื่อมีชุดข้อมูลเข้ามาทางขา RXD ของไมโคร คอนโทรลเลอร์ เมื่อชุดข้อมูลถูกนำไปเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ SBUF เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Stop Bit) CPU ก็จะถูกอินเตอร์รัพต์ ซึ่งตำแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจำหลังจากถูกอินเตอร์รัพต์นั้นจะ อยู่ที่ตำแหน่ง 0023H ของหน่วยความจำ ตัวอย่างโปรแกรมการรับข้อมูลผ่านทางพอร์ตสื่อสารข้อมูล อนุกรมโดยการใช้งาน Serial Interrupt แสดงในตัวอย่างโปรแกรมที่ 2

2.4 การสื่อสารผ่านทาง Serial Port ด้วย Visual Basic

การเขียนโปรแกรมสื่อสารผ่านทาง Serial Port ด้วย Visual Basic นั้น สิ่งที่ต้องเรียนรู้ ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ต้องมี MSComm Control ซึ่งก็จะมีอยู่แล้วเมื่อทำการติดตั้ง Visual Basic
2. กำหนด Custom Control MSCOMM.OCX โดยการเลือก MSCOMM.OCX จากเมนู Project -> Component -> ที่ Microsoft Comm Control 6.0 (โครงการงานนี้ใช้ Visual Basic 6.0) จะได้ Control MSComm (รูปโทรศัพท์) ปรากฏในส่วนของ Toolbox

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. นำ Control MSComm ไปไว้ใน Form ที่ต้องการใช้งาน

4. กำหนด Properties ให้กับ Control เขียน Function ที่เกี่ยวข้องกับ MSComm

MSComm Control ใช้สำหรับการติดต่อกับ Serial Port เพื่อการส่งข้อมูลให้กับ Serial Port ซึ่งจะมีการติดต่อได้ 2 แบบ คือ

1. การสื่อสารแบบกระตุ้นด้วยเหตุการณ์ (Event-driven communication) หรือเป็นการเขียนโปรแกรมแบบกระตุ้นด้วยอินเทอร์พรัตนั้นเอง โดยเมื่อมีข้อมูลเข้ามาจะเกิด CommEvent ขึ้นกับ Oncomm Events

2. การสื่อสารแบบพูลลิ่ง (Pooling) โดยการวนรอบตรวจสอบข้อมูลจาก Serial Port ตลอดเวลา

MSComm Control ประกอบไปด้วย Event และ Properties ดังต่อไปนี้

1. MSCOMM CONTROL EVENTS

MSComm Control จะมี Event เพียง Event เดียวเท่านั้นคือ OnComm Event ซึ่งประกอบไปด้วย CommEvent Property ต่อไปนี้

- เมื่อเกิดเหตุผิดพลาดในการสื่อสาร จะแสดงใน CommEvent Property ดังตารางที่ 2.6
- เมื่อเกิดสถานะการสื่อสารขึ้นตามสถานะการสื่อสารที่เราได้กำหนดไว้อย่างไร ดังตารางที่ 2.7 ซึ่งถ้าหากเป็นการเขียนโปรแกรมติดต่อสื่อสารแบบธรรมดาจะใช้เพียงไม่กี่ CommEvent เท่านั้น เช่น CommEvReceive, CommEvSend ส่วนที่แสดงทั้งหมดก็ต่อเมื่อเราได้กำหนดให้มีเงื่อนไขมากขึ้นในการตรวจสอบสายสัญญาณ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านทางโมเด็ม

ตารางที่ 2.6 แสดง CommEvent Property เมื่อเกิดเหตุผิดพลาดในการสื่อสาร

CommEvent Property	ความหมาย
CommEventBreak	ได้รับสัญญาณเบรก
CommEventCDTO	เกิดการไทม์เอาต์ ขณะที่กำลังคอยสัญญาณ CD (Carrier Detect)
CommEventCTSTO	เกิดการไทม์เอาต์ ขณะที่กำลังคอยสัญญาณ CTS (Clear To Send)
CommEventDSRTO	เกิดการไทม์เอาต์ ขณะที่กำลังคอยสัญญาณ DSR (Data Set Ready)
CommEventFrame	เกิดความผิดพลาดทางเฟรม คือไม่พบบิตสิ้นสุดตามที่ควรจะเป็น
CommEventOverrun	เกิดความผิดพลาดโอเวอร์รัน คือการที่รับข้อมูลไม่ทันการประเมินผล
CommEventRxOver	บัฟเฟอร์รับข้อมูลเกิดโอเวอร์โฟลว์ คือรับตัวอักษรหลังจากการรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ComEvent Property	ความหมาย
	EOF Char
CommEventRxParity	การที่เกิดความผิดพลาดทางพาริตี คืออักขรที่รับได้มีพาริตีไม่ถูกต้อง
CommEventTxFull	บัฟเฟอร์ที่ส่งข้อมูลเต็ม
CommEventDCB	ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดถึง

ตารางที่ 2.7 แสดง CommEvent Property เมื่อเกิดสถานะการสื่อสารขึ้น

CommEvent Property	ความหมาย
ComEvCD	CD (Carrier Detect) เมื่อเปลี่ยนซึ่งคือสายของสัญญาณ Receive Line Signal Detect (RLSD)
ComEvCTS	CTS (Clear To Send) เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะเกิดขึ้น
ComEvDSR	DSR (Data Set Ready) เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะเกิดขึ้น
ComEvRing	เมื่อตรวจจับสัญญาณ Ring Indicator ได้
ComEvReceive	เมื่อได้รับข้อมูลเก็บลงใน InputBuffer
ComEvSend	เมื่อส่งข้อมูลออกจาก OutputBuffer
ComEvEof	เมื่อพบอักขระ EOF (End Of File)

2. MSCOMM CONTROL PROPERTY

MSComm Control Property ประกอบไปด้วย Property ดังตารางที่ 2.8

ตารางที่ 2.8 แสดง Property MSComm Control Property

Property	ความหมาย
Break	กำหนดหรือเคลียร์สัญญาณเบรก
CDHolding	ตรวจสอบสัญญาณ Carrier Detect ว่ายังคงมีสถานะอยู่หรือไม่
CDTimeout	กำหนดค่าหรือให้ค่าของเวลา (หน่วย มิลลิวินาที) ที่รอสัญญาณ Carrier Detect
CommEvent	จะให้ผลของการเกิด Event ของ Communication
CommID	จะให้ผลของการเสดเคิลของ Communication ที่เปิดใช้อยู่

Property	ความหมาย
CTSHolding	ตรวจสอบสัญญาณของ Clear To Send (CTS) ว่ายังคงมีสถานะอยู่หรือไม่
CTSTimeout	กำหนดค่าหรือให้ค่าของเวลา (หน่วย มิลลิวินาที) ที่รอสัญญาณ Clear To Send
DSRHolding	ตรวจสอบสัญญาณ Data Set Ready (DSR)
DSRTimeout	กำหนดค่าหรือให้ค่าของเวลา (หน่วย มิลลิวินาที) ที่รอสัญญาณ Data Set Ready
DSREnable	ให้อินาเบิลสายของสัญญาณ Data Time Ready (DTR)
Handshaking	กำหนดการแฮนเช็กทางฮาร์ดแวร์ เพื่อคอยตรวจสอบการรับส่งข้อมูล
InBufferCount	ให้ค่าของจำนวนข้อมูลที่รออยู่ในบัฟเฟอร์รับข้อมูล
InBufferSize	กำหนดหรือให้ค่าขนาดของบัฟเฟอร์รับข้อมูล
Input	ให้ค่าหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลจากบัฟเฟอร์รับข้อมูล
InputLen	กำหนดหรือให้ค่าของจำนวนข้อมูลที่นำมาจากบัฟเฟอร์รับข้อมูล
Interval	กำหนดอัตราความเร็วของการใช้งาน ในโหมดพูลติ่ง
NullDiscard	กำหนดให้มีการรับ Null Character เก็บลงในบัฟเฟอร์รับข้อมูล
OutBufferCount	ให้ค่าของจำนวนข้อมูลที่รออยู่ในบัฟเฟอร์ส่งข้อมูล
OutBufferSize	กำหนดหรือให้ค่าขนาดของบัฟเฟอร์ส่งข้อมูล
Output	ส่งข้อมูลให้กับบัฟเฟอร์ส่งข้อมูลเพื่อทำการส่งข้อมูลออก
ParityReplace	เป็นการกำหนดให้ส่งอักขระที่กำหนดนี้แทนหากเกิดการผิดพลาดในข้อมูล
PortOpen	เป็นการกำหนดหรือให้ค่าของสถานะพอร์ตว่าเปิดหรือปิดอยู่
Rthreshold	กำหนดหรือให้ค่าของจำนวนข้อมูลที่เก็บลงในบัฟเฟอร์รับข้อมูลก่อนการเกิด CommEvent ในการรับข้อมูล
RTSEnable	อินาเบิลสัญญาณ Request To Send
Settings	กำหนดอัตราบอด พาริตี ข้อมูล บิตหยุด
Sthreshold	กำหนดหรือให้ค่าของจำนวนข้อมูลที่เก็บลงในบัฟเฟอร์ส่งข้อมูลก่อนการเกิด CommEvent ในการส่งข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

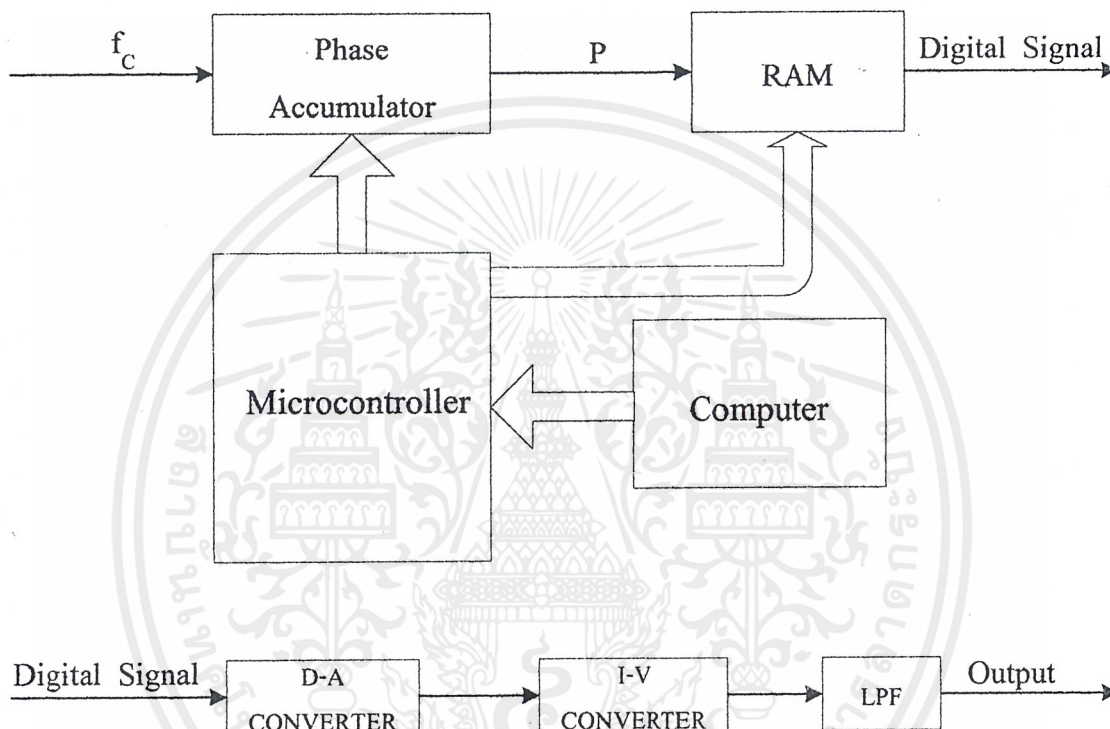
สิ่งสำคัญที่ต้องกำหนดเพื่อให้ MSCOMM Control ทำงานได้คือ

1. กำหนด ComPort โดยใช้ ComPort Property เช่น MSComm1.CommPort = 1 คือ กำหนดให้ใช้ Com1
2. กำหนด Setting โดยใช้ Setting Property เช่น MSComm1.Setting = “ 9,600, N, 8, 1 ” คือกำหนดให้ 9,600 bps, No Parity, 8 data, and 1 stop bit
3. กำหนด InputLen โดยใช้ InputLen Property เช่น MSCom1.InputLen = 0 คือการให้มีการอ่านข้อมูลทั้งหมดในบัฟเฟอร์เมื่อมีการใช้ Input Property
4. กำหนด PortOpen โดยใช้ PortOpen Property เช่น MSComm1.PortOpen = True เป็นการเปิดพอร์ตใช้งาน
5. กำหนด Rthreshold Property เมื่อต้องการใช้งาน Event – Driven เช่น MSComm1.Rthreshold = 1 ให้เกิด Event – Driven ทุกครั้งเมื่อมีข้อมูลในบัฟเฟอร์รับข้อมูล

บทที่ 3

การคำนวณและการสร้าง

3.1 การออกแบบ

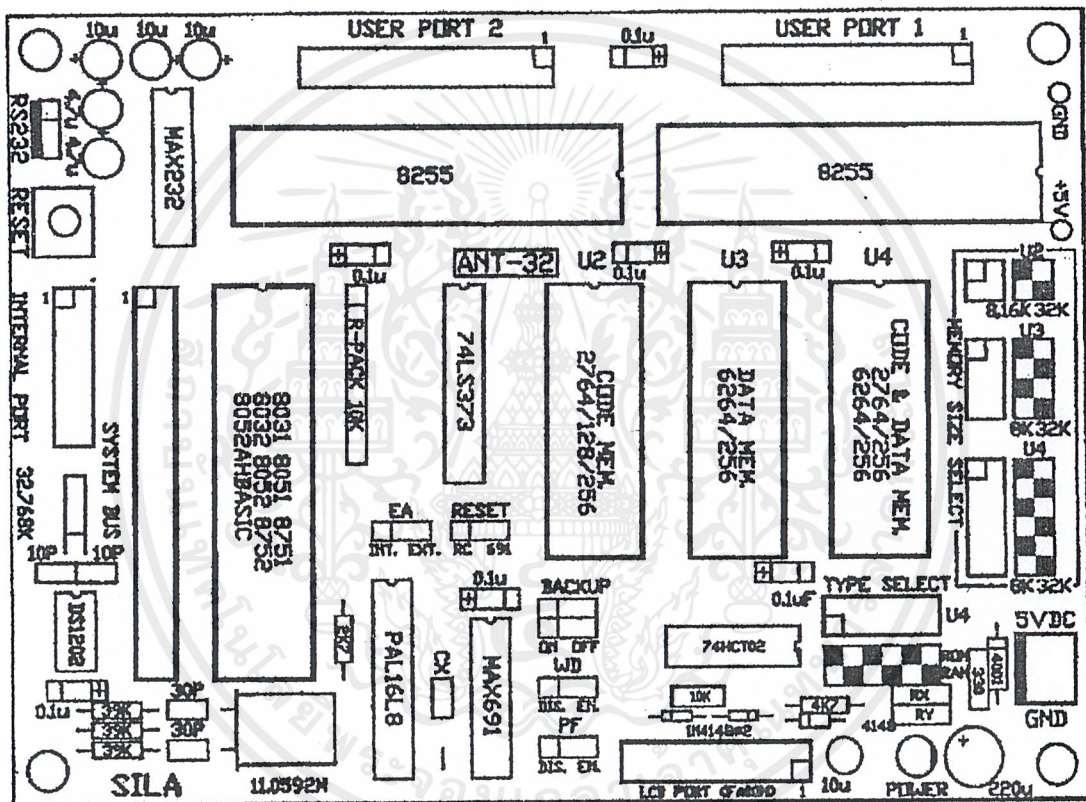


รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมของวงจรกำเนิดสัญญาณแบบดิจิทัล

จากรูปที่ 3.1 บล็อกกลุ่มบนแสดงเฟสแอกคิวมูลเตอร์ (Phase Accumulator) ซึ่งทำหน้าที่คำนวณหาค่าความถี่ที่กำหนดจากผู้ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นผ่านมาสู่ RAM ซึ่งบล็อกนี้จะรับค่าที่คำนวณได้จากเฟสแอกคิวมูลเตอร์ และค่าจากการเลือกรูปสัญญาณมาเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลของสัญญาณรูปต่าง ๆ ที่ได้จากโปรแกรมการสุ่มค่า ที่เก็บไว้ใน RAM แล้ว จากนั้นสัญญาณดิจิทัลที่ได้ จะถูกส่งมายังบล็อกกลุ่มล่างเพื่อแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อก ในส่วนของดีทิวเอคอนเวอร์เตอร์ (D/A Converter) ค่าที่ได้ยังอยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้า จึงต้องผ่านวงจรแปลงให้อยู่ในรูปของแรงดันไฟฟ้าเสียก่อน แล้วจึงส่งผ่านไปยังวงจร กรองความถี่ต่ำผ่าน เพื่อให้รูปสัญญาณสมบูรณ์ขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- พอร์ต I/O เบอร์ 8255 จำนวน 2 ตัว (48 บิต) สำหรับต่อเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ภายนอก, พอร์ต LCD สำหรับการต่อใช้งานกับ LCD แบบ DOT MATRIX
- วงจร SERIAL INTERFACE DRIVER RS232 เบอร์ MAX232 ต่อเข้ากับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
- วงจร RTC (Real Time Clock) เบอร์ DS1202



รูปที่ 3.3 แสดงภาพบอร์ด ANT-32 และตำแหน่งจัมป์เปอร์

3.2.2 การประยุกต์ใช้งาน ANT-32 กับโครงการ

จากคุณสมบัติของ ANT-32 ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8032 เป็นชิพยู ซึ่ง 8032 ไม่มีหน่วยความจำโปรแกรม (Program memory) อยู่ภายใน ดังนั้นเพื่อความสะดวก เราจึงเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 89C52 แทน ซึ่งมีหน่วยความจำโปรแกรมภายในขนาด 8k x 8 มาเป็นชิพยูเพื่อใช้ควบคุมการทำงานของ ANT-32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 89C52 มีหน่วยความจำข้อมูลภายในอยู่จำนวน 256 ไบต์ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำข้อมูลภายนอก

ในการเชื่อมต่อ ANT-32 กับวงจรจำเป็นต้องใช้พอร์ตภายนอกจำนวน 32 บิต แต่ 89C52 มีพอร์ตอินพุต/เอาต์พุตอยู่ 24 บิต ดังนั้นเพื่อเพิ่มพอร์ตภายนอกจึงใช้ไอซีเบอร์ 8255 จำนวน 2 ตัว เพิ่มเข้ามา

ในบอร์ด ANT-32 มีไอซีเบอร์ 8255 อยู่ 2 ตัว เพราะฉะนั้นจะมีพอร์ตอินพุต/เอาต์พุตจำนวน $24 \times 2 = 48$ บิต โดยแบ่งเป็น USER PORT 1 และ 2 ซึ่งมีตำแหน่งแอดเดรสและการทำงาน ดังนี้

USER PORT 1	แอดเดรส	$F800H + 8255 \text{ offset addr} = \text{actual addr}$
พอร์ต A	แอดเดรส	$F800H + 00H = F800H$
พอร์ต B	แอดเดรส	$F800H + 01H = F801H$
พอร์ต C	แอดเดรส	$F800H + 02H = F802H$
โหมคพอร์ต	แอดเดรส	$F800H + 03H = F803H$
USER PORT 2	แอดเดรส	$FC00H + 8255 \text{ offset addr} = \text{actual addr}$
พอร์ต A	แอดเดรส	$FC00H + 00H = FC00H$
พอร์ต B	แอดเดรส	$FC00H + 01H = FC01H$
พอร์ต C	แอดเดรส	$FC00H + 02H = FC02H$
โหมคพอร์ต	แอดเดรส	$FC00H + 03H = FC03H$

ทุกพอร์ตใน USER PORT 1 และ 2 ใช้เป็นเอาต์พุตพอร์ต โดยแบ่งการใช้งานพอร์ตต่างๆ ออกดังนี้

UP1A ใช้ส่งข้อมูลในการเขียนสัญญาณ (DATA : D0 – D7)

UP1B ใช้ส่งตำแหน่งในการเขียนสัญญาณ (ADDRESS : A0 – A7)

UP1C ใช้ส่งตำแหน่งในการเขียนสัญญาณ (ADDRESS : A8 – A10)

UP2A ใช้ส่งค่าความถี่ (DATA ADDER : DA0 – DA7)

UP2B ใช้ส่งค่าความถี่ (DATA ADDER : DA8 – DA9)

UP2C ใช้ส่งค่าเลือกรูปสัญญาณ (READ : R0 – R3 / WRITE : W0 – W3)

หมายเหตุ : สัญญาณ READ / WRITE SIGNAL จะใช้บิตที่ 7 ในพอร์ต UP1C

ตารางที่ 3.1 แสดงเมโมรีแม็ป (Memory Map) ของ ANT-32

0000H	U2 (0000H-7FFFH) CODE PROGRAM EPROM 2764 27128 27256	U3 (0000H-7FFFH) DATA MEMORY RAM (backup) 6264 62256
8000H	U4 (8000H-F7FFFH) CODE AND DATA MEMORY EPROM EEPROM RAM 2764 2864 6264 27256 28256 62256	
F800H	U10 (F800H-F9FFFH) 8255 USER PORT 1	
FA00H	(FA00H-FBFFFH) LCD PORT	
FC00H	U11 (FC00H-FDFFFH) 8255 USER PORT 2	
FE00H	RESERVE	
FFFFH		

3.3 การทำงานของวงจร

จากวงจรที่แสดง เริ่มจากส่วนของเฟลสแอกคิวมูเลเตอร์ เอาท์พุตจากแลตช์ (latch) 74LS374 จะถูกป้อนกลับมาเป็นอินพุต (input) ของฟูลแอดเดอร์ (Full Adder) 4 บิต 74LS283 โดยนำมาบวกกับค่าควบคุมความถี่ซึ่งส่งมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ทางพอร์ต UP2A และ พอร์ต UP2B ผลบวกที่ได้จะถูกนำไปเก็บไว้ในแลตช์อีก แล้วเอาท์พุตของแลตช์จะวนไปเป็นอินพุตของฟูลแอดเดอร์เป็นรอบตามจังหวะของสัญญาณนาฬิกา 7.159 MHz (f_c) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ได้จากการหารความถี่คริสตอล (X-Tal) 14.318 MHz โดยผ่าน D flip-flop 74LS74

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นอกจากนี้เอาท์พุตจากแลตซ์ยังถูกส่งไปเป็นอินพุตให้แก่ RAM DS1230 เพื่อเรียกข้อมูลที่เก็บไว้ในแอดเดรสนั้นออกมา สำหรับข้อมูลที่เก็บใน RAM มีขนาด 32 กิโลไบต์ (2^{15}) โดยแบ่งแอดเดรสออกเป็น 16 ส่วน ๆ ละ 2 กิโลไบต์ โดยแต่ละรูปคลื่นจะใช้แอดเดรสในการเก็บข้อมูล จำนวน 2 กิโลไบต์ (2^{11}) และมีสัญญาณเลือกรูปคลื่น 4 เส้นที่ส่งมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อกำหนดช่วงของแอดเดรสตามรูปคลื่นที่ต้องการ

ข้อมูลเอาท์พุตจาก RAM ที่ออกมาเป็นรอบตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา (f_c) เป็นข้อมูลทางดิจิทัลจำนวน 8 บิต มีค่าระหว่าง 0-255 จะถูกส่งไปเก็บในแลตซ์อีกครั้งเพื่อรอการส่งออกตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา (f_c) แล้วจึงเข้าสู่ DAC 0800 คีทูเอคอนเวอร์เตอร์

DAC0800 จะแปลงสัญญาณทางดิจิทัลเป็นอนาล็อก โดยมี V_{ref} จาก 7812 โวลต์เตจเรกูเลเตอร์ (Voltage Regulator) ขนาด 12 โวลต์มาควบคุม และเนื่องจากสัญญาณที่ได้จาก DAC0800 ยังอยู่ในรูปของกระแส จึงต้องผ่าน LF353 โดยในครั้งแรกจะแปลงสัญญาณกระแสไปอยู่ในรูปของแรงดัน และในส่วหลังทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์แรงดัน

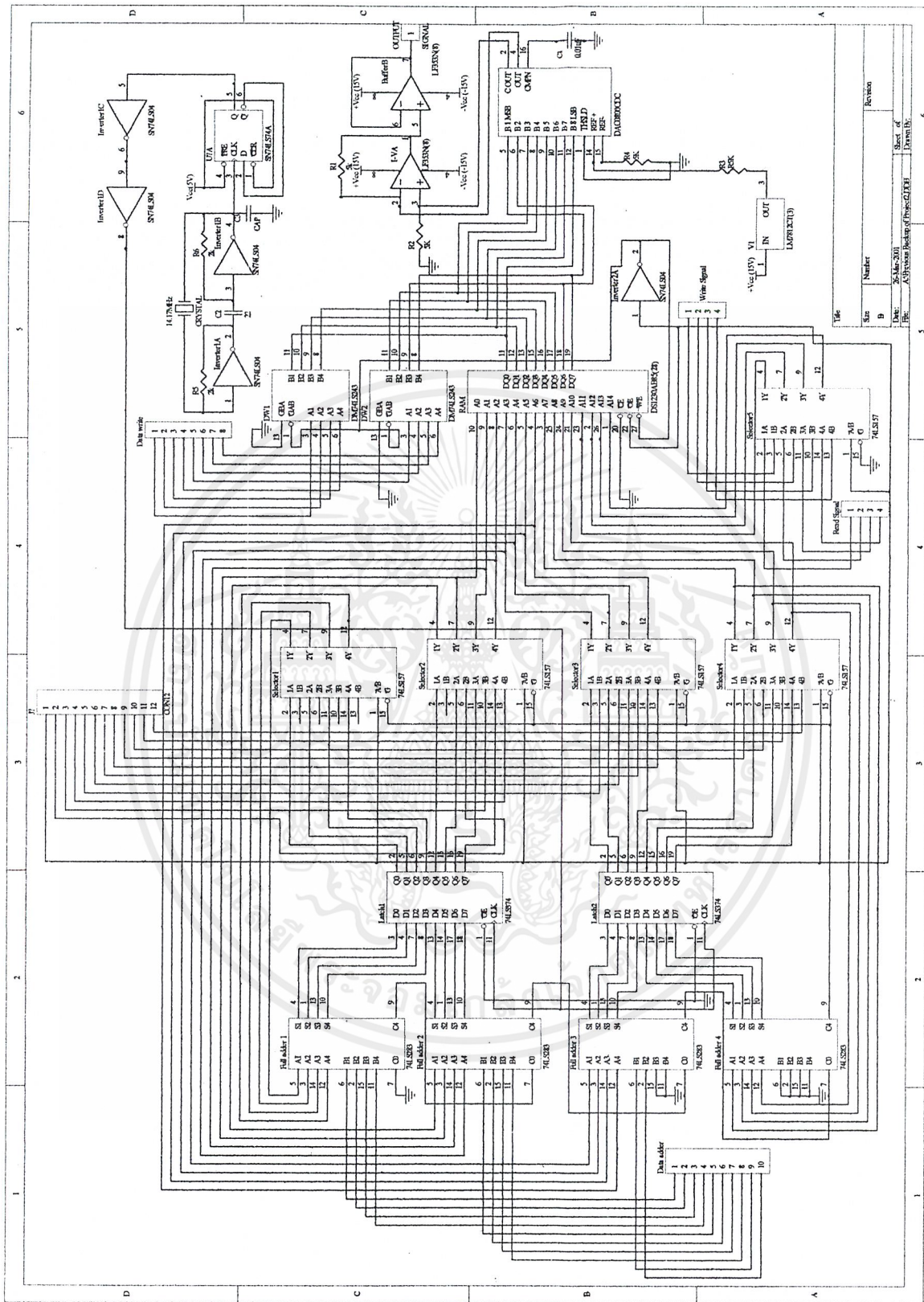
การคำนวณค่าความถี่สูงสุดที่สามารถสร้างได้จากค่าอินพุตของเฟสแอกคิวมูลเตอร์ จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมี 10 บิต และค่าข้อมูล 16 บิต ของเฟสแอกคิวมูลเตอร์ คือ $2^{10} * f_c / 2^{16} = 111.86 \text{ kHz}$ ประมาณ 100 kHz

สัญญาณแรงดันเอาท์พุตที่ได้จาก LF353 จึงขึ้นอยู่กับค่าความถี่ที่ผู้ใช้กำหนด

3.4 การเก็บค่าของสัญญาณ

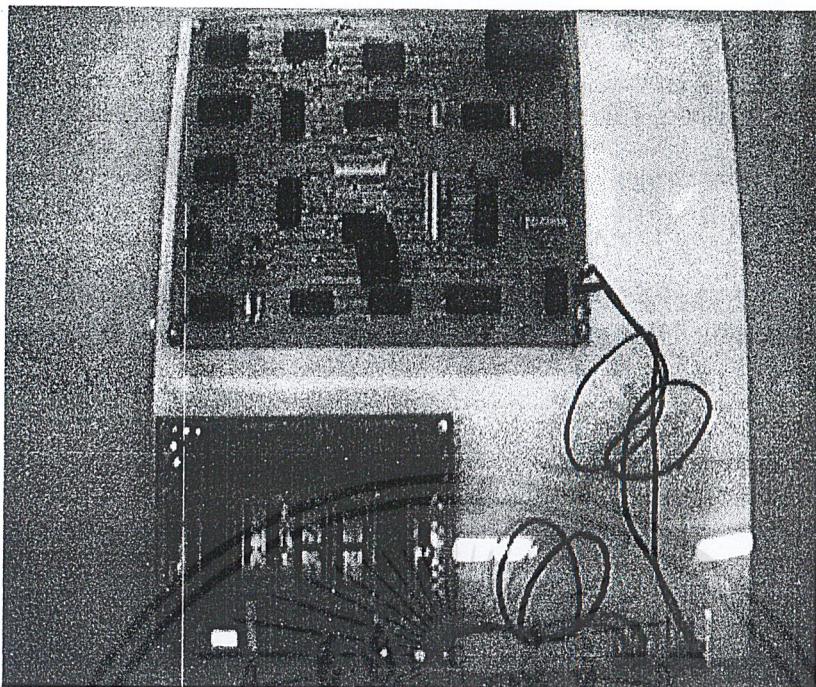
สามารถทำได้โดยการเขียน โปรแกรมซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการคำนวณค่าของสัญญาณ ณ ตำแหน่งที่สุ่ม (จำนวน $2 * 1024$ ตำแหน่งใน 1 คาบ) จากนั้นเราก็จะทำการอินเตอร์เฟสเพื่อส่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้ไปเก็บไว้ใน RAM ณ ช่วงของตำแหน่ง Address ที่เราต้องการ

ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนนี้ จะขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของผู้ใช้งาน

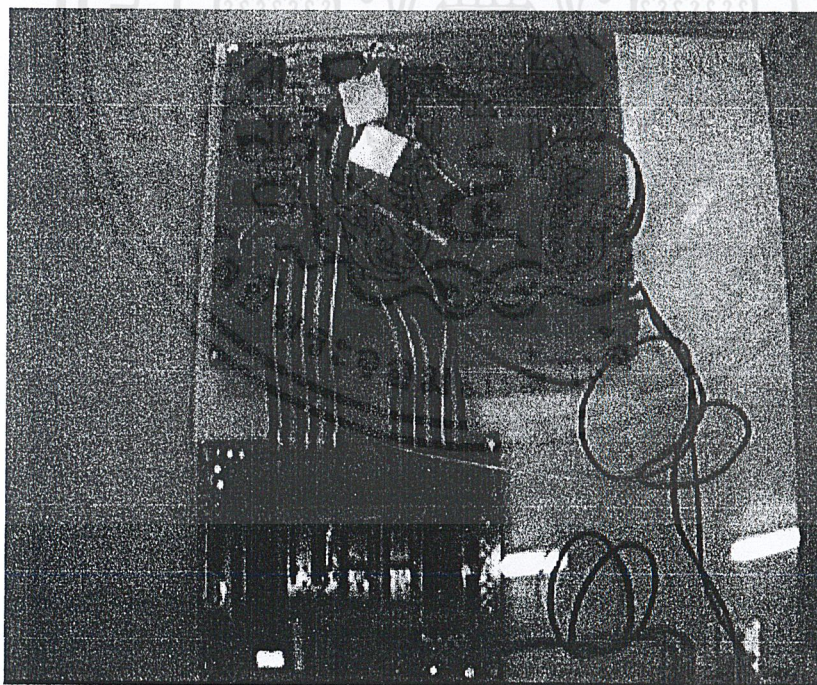


รูปที่ 3.4 แสดงภาพลายวงจรของเครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดโปรแกรมได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.5 แสดงภาพถ่ายวงจรก่อนต่อกับบอร์ด ANT-32



รูปที่ 3.6 แสดงภาพถ่ายวงจรหลังต่อกับบอร์ด ANT-32

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

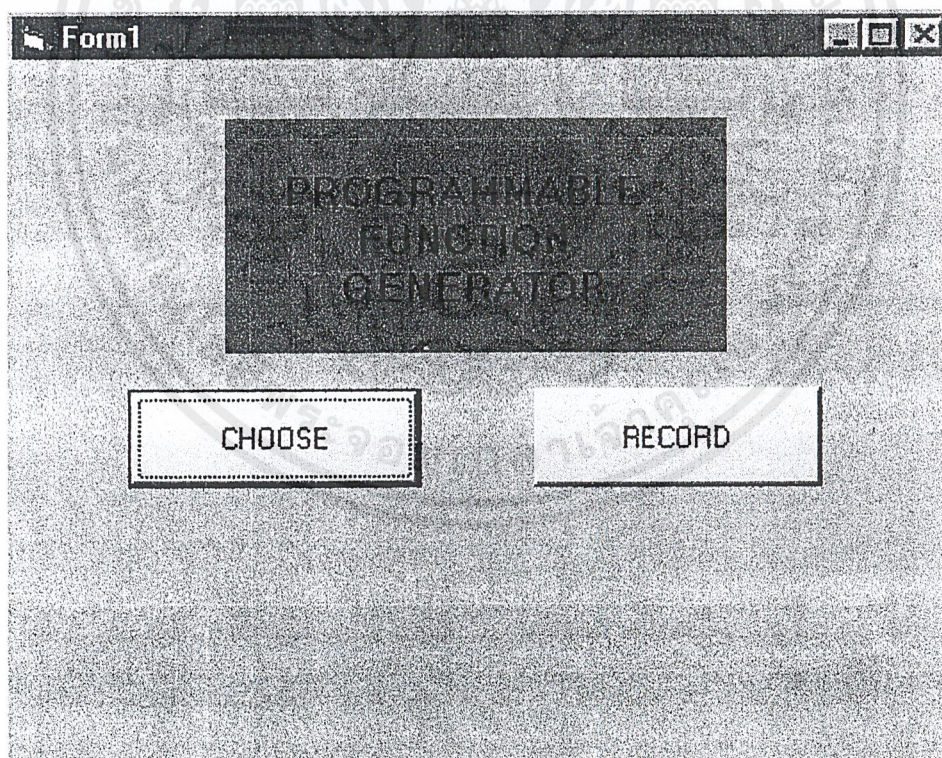
4.1 การทดลอง

ในการเริ่มต้นใช้งาน “ เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดโปรแกรมได้ ” เราจะต้องทำการเชื่อมต่อวงจรเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ออินเตอร์เฟซข้อมูลของสัญญาณที่ผู้ใช้เลือก และต่อกับออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) เพื่อวัดค่าสัญญาณเอาต์พุตที่ได้

ขั้นตอนในการทดลองมีดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Visual Basic ----> เปิดไฟล์ GEN.vbp

หน้าจอจะแสดงเมนูให้เลือกโหมดการทำงาน (CHOOSE / RECORD) ----> คลิกเพื่อเลือกโหมดการทำงานว่าจะเลือกรูปสัญญาณ หรือจะบันทึกค่าสัญญาณ

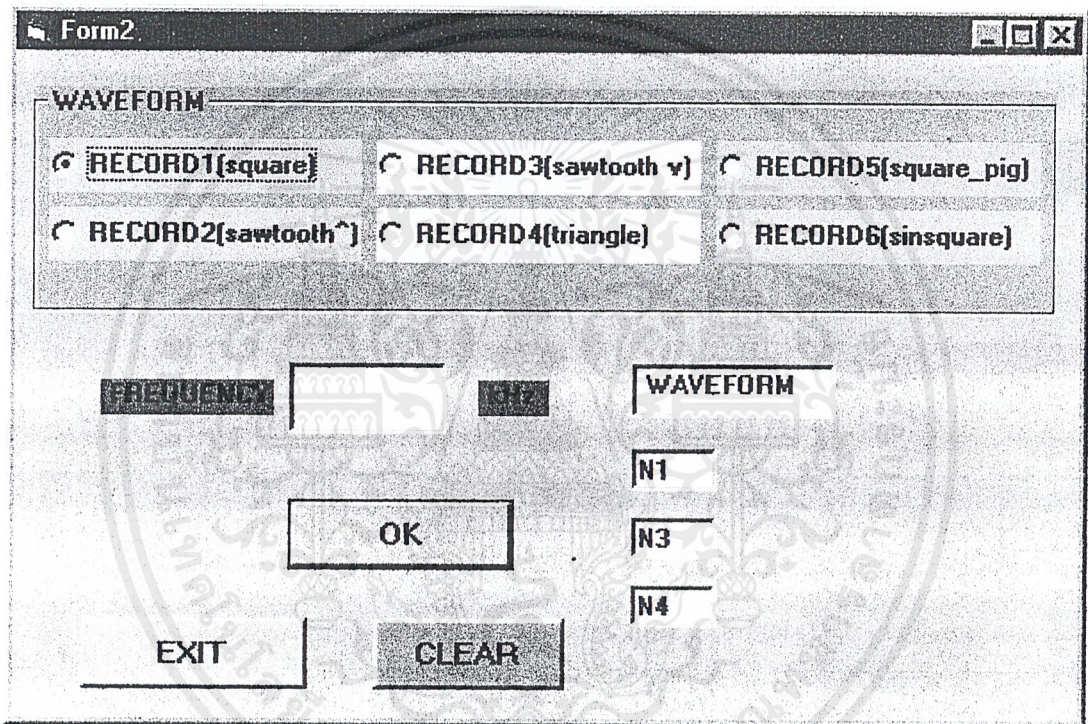


รูปที่ 4.1 ภาพแสดงเมนูเลือกโหมดการทำงาน (เลือกรูปสัญญาณหรือบันทึกค่าสัญญาณ)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กรณีเลือกโหมดการเลือกรูปสัญญาณ (CHOOSE)

- คลิกเลือกรูปสัญญาณ (CHOOSE)
- ระบุค่าความถี่ (1 kHz - 100 kHz)
- คลิกตกลง (ปุ่ม OK) เพื่อทำการอินเทอร์เฟสข้อมูล
- คลิกปุ่ม CLEAR เพื่อทำการเคลียร์ค่าข้อมูล



รูปที่ 4.2 ภาพแสดงเมนูสำหรับการเลือกรูปสัญญาณและการกำหนดความถี่

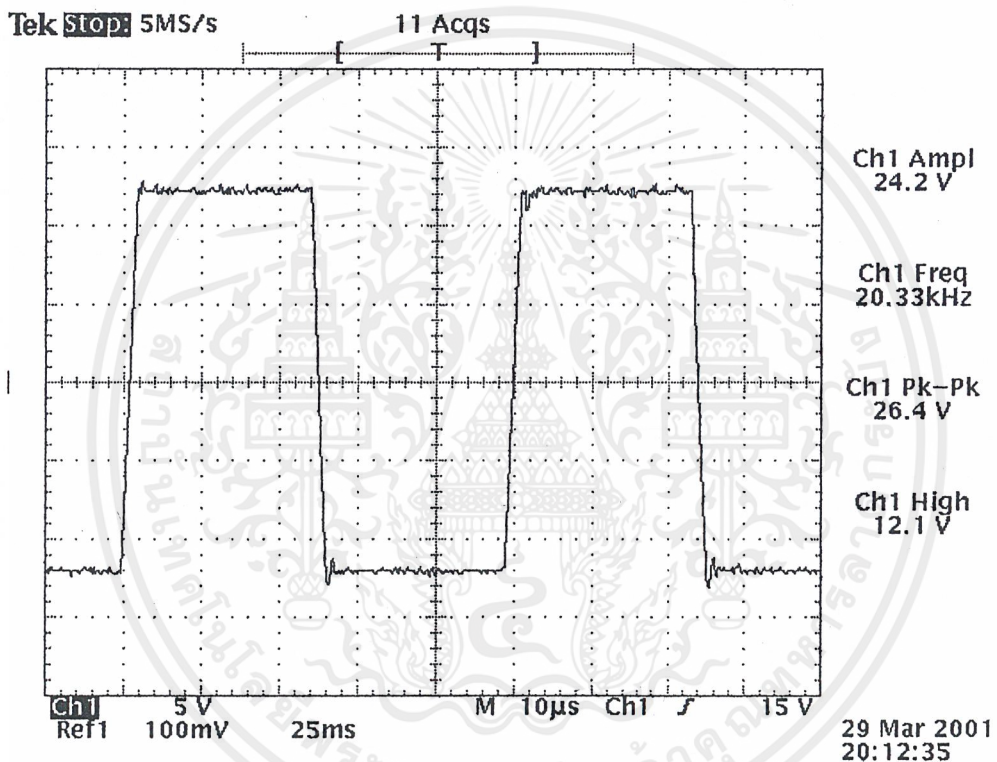
กรณีเลือกโหมดการบันทึกค่าสัญญาณ (RECORD)

- ระบุลำดับที่ที่จะเก็บค่าสัญญาณ (1 - 16)
- ทำการอินเทอร์เฟสส่งค่าสัญญาณ (ข้อมูลจำนวน 2 กิโลไบต์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

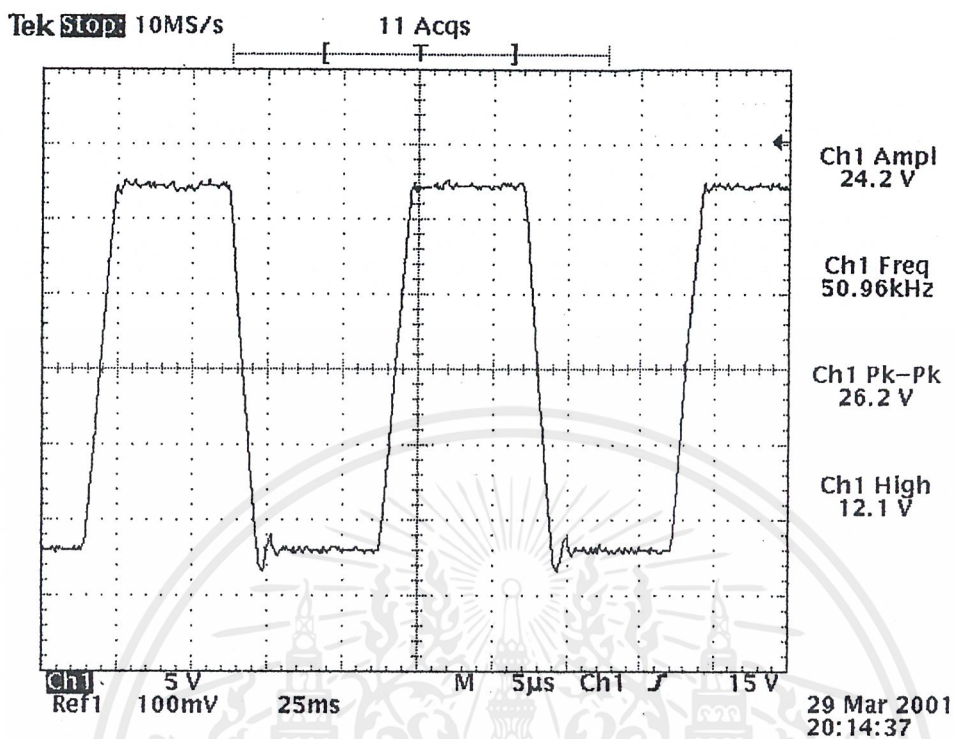
4.2 ผลการทดลอง

เมื่อเราทำการทดลองเขียนค่าสัญญาณต่าง ๆ ที่เราต้องการไปเก็บไว้ใน RAM แล้วทดลองเลือกรูปสัญญาณเหล่านั้นพร้อมทั้งกำหนดค่าความถี่ที่ต้องการ ก็จะได้ผลลัพธ์แสดงออกมาดังต่อไปนี้

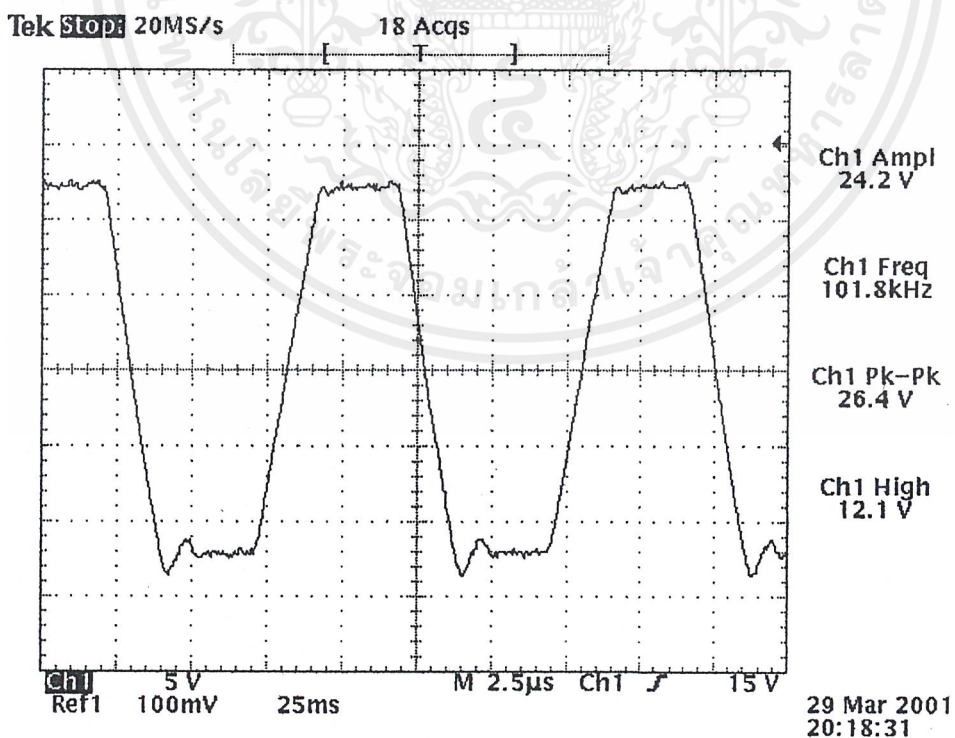


รูปที่ 4.3 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม ความถี่ 20 kHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

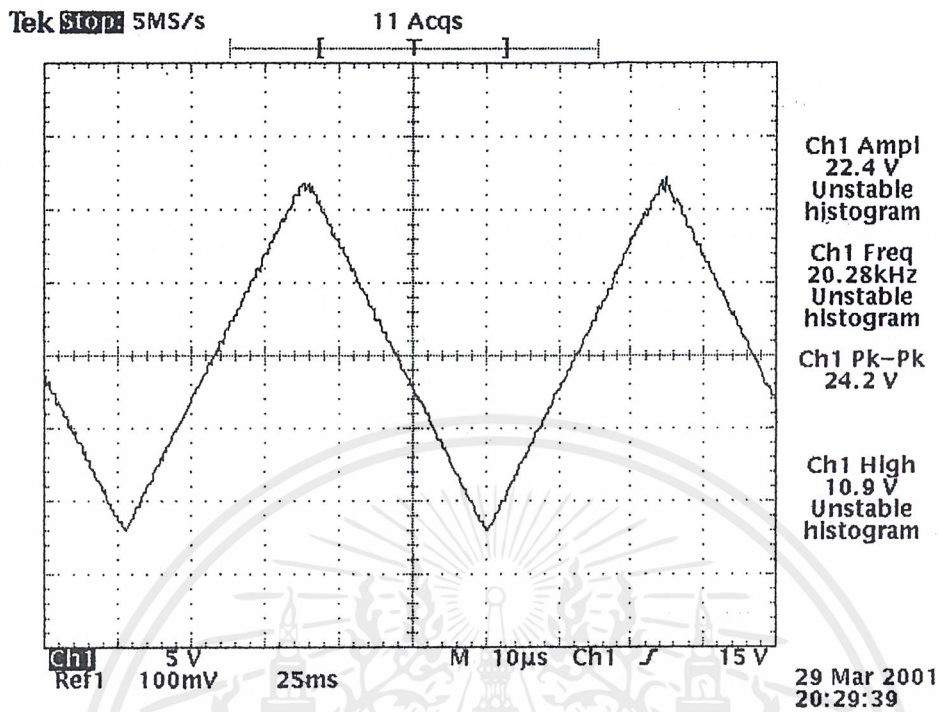


รูปที่ 4.4 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม ความถี่ 50 kHz

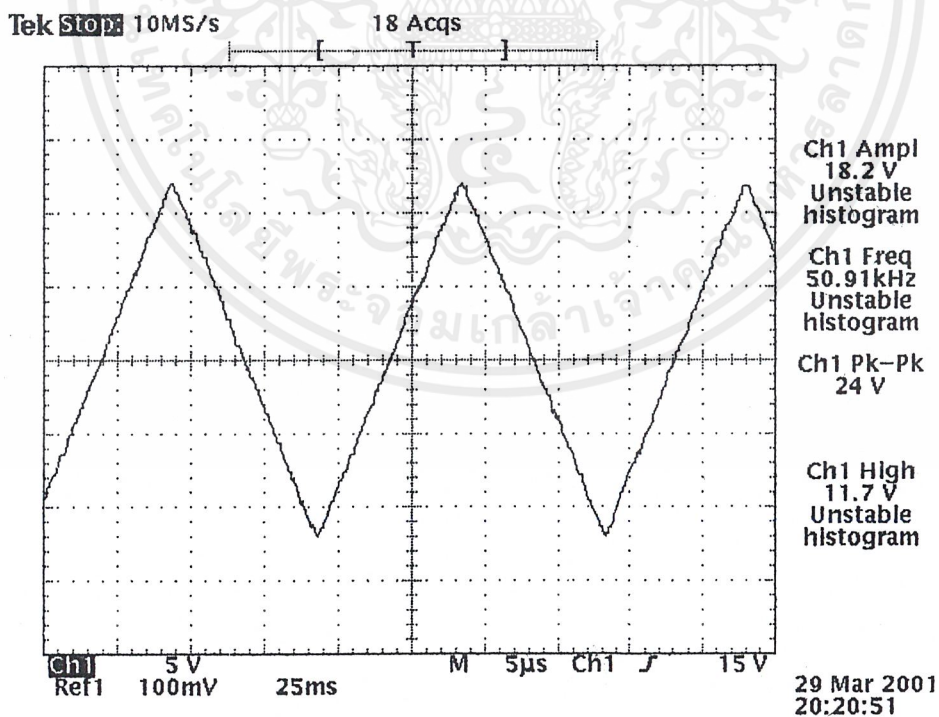


รูปที่ 4.5 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม ความถี่ 100 kHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

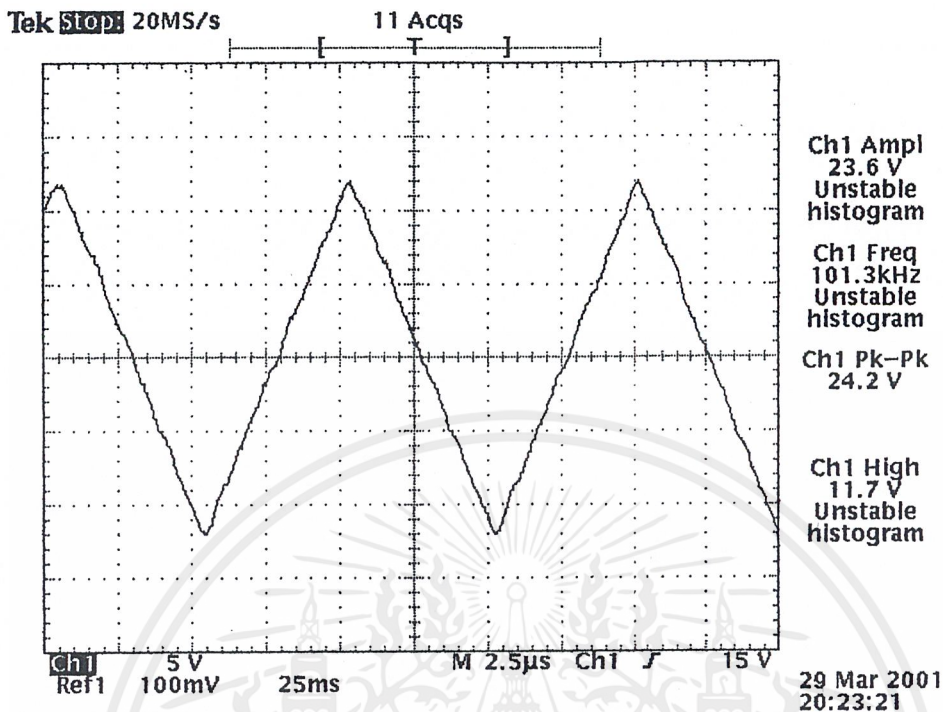


รูปที่ 4.6 แสดงรูปสัญญาณสามเหลี่ยม ความถี่ 20 kHz

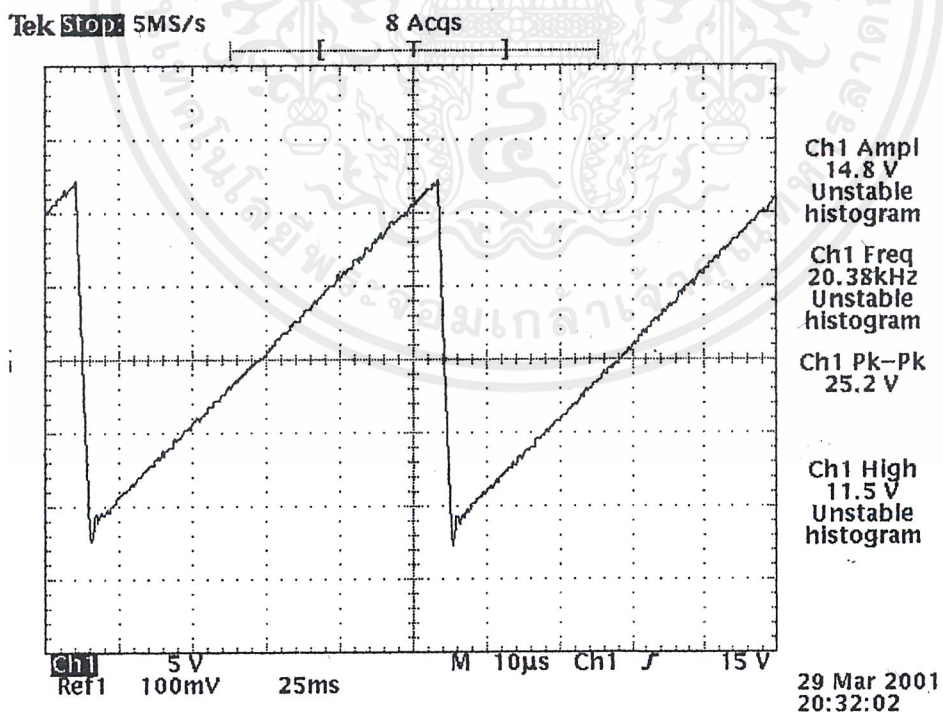


รูปที่ 4.7 แสดงรูปสัญญาณสามเหลี่ยม ความถี่ 50 kHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

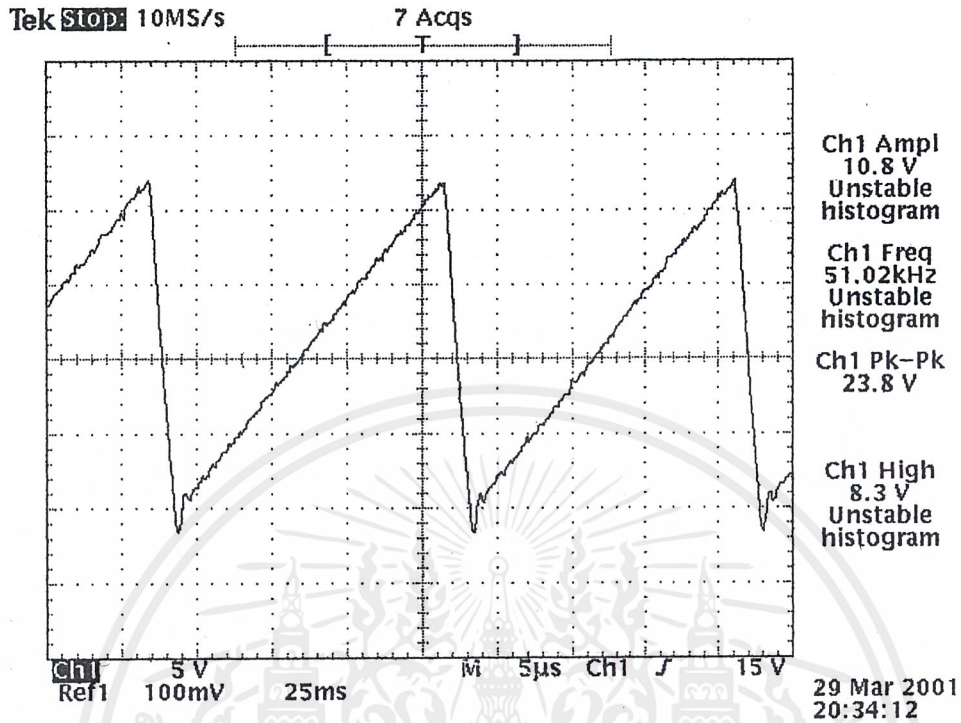


รูปที่ 4.8 แสดงรูปสัญญาณสามเหลี่ยม ความถี่ 100 kHz

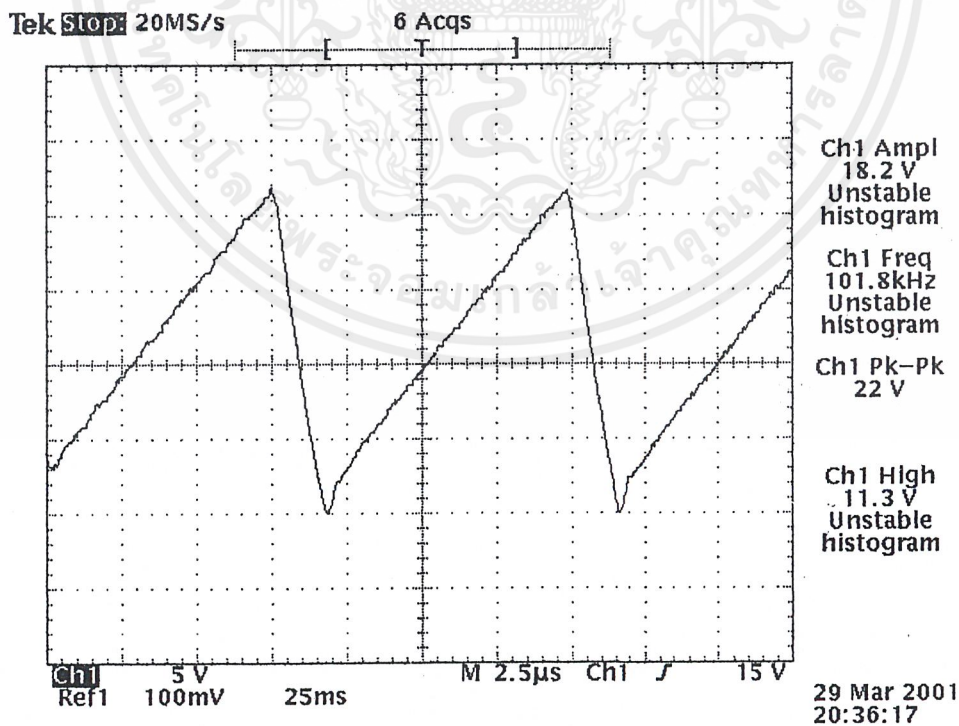


รูปที่ 4.9 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ขึ้น) ความถี่ 20 kHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

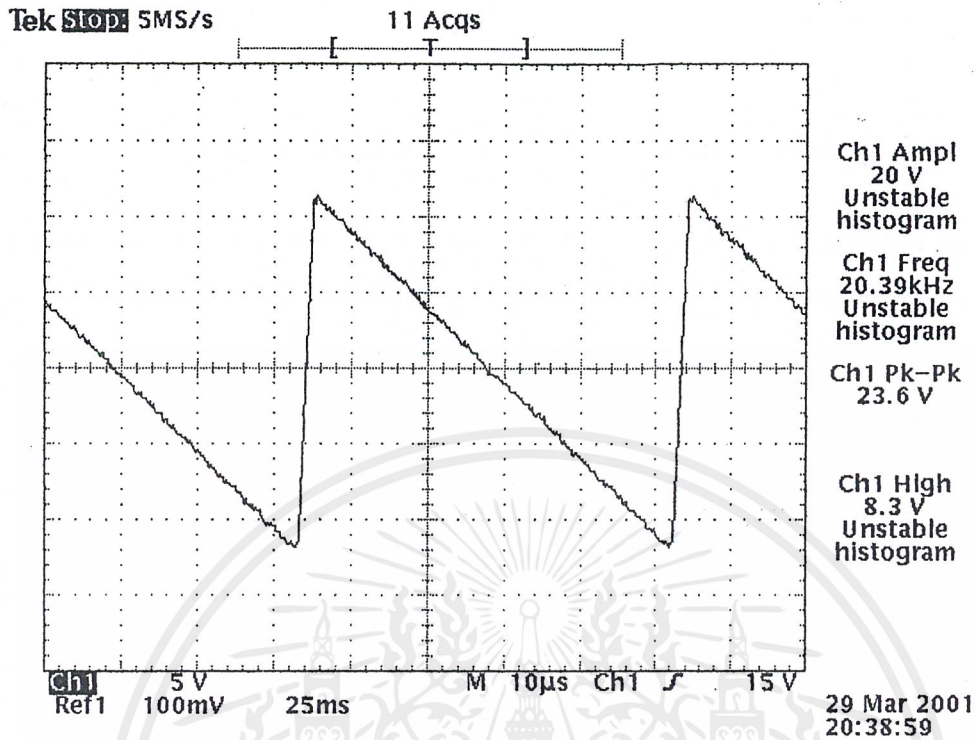


รูปที่ 4.10 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ขึ้น) ความถี่ 50 kHz

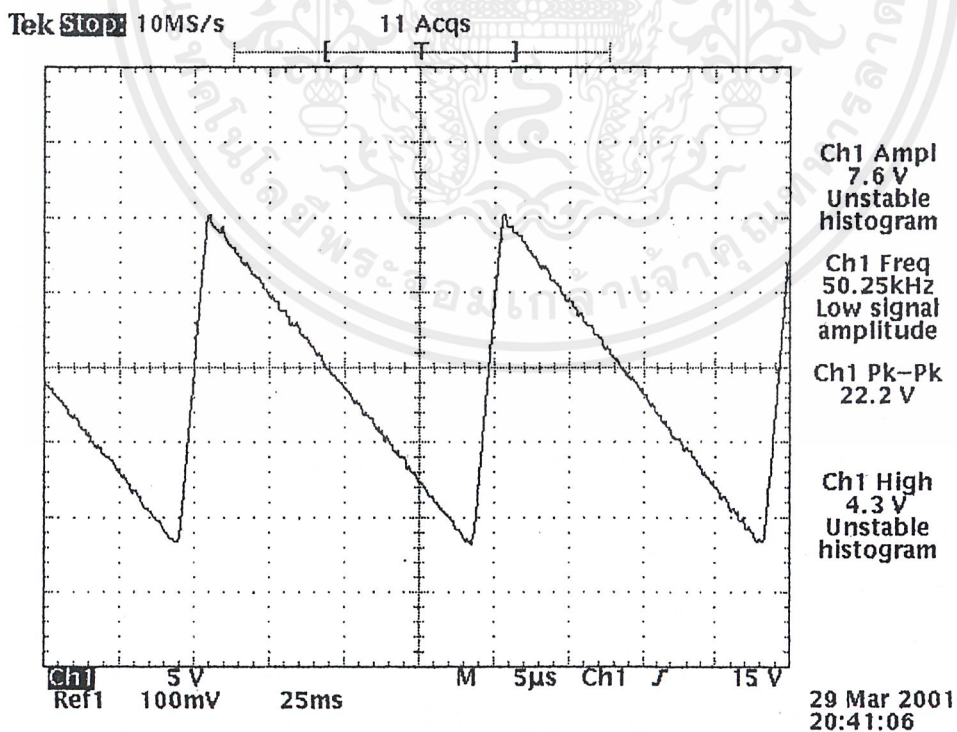


รูปที่ 4.11 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ขึ้น) ความถี่ 100 kHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

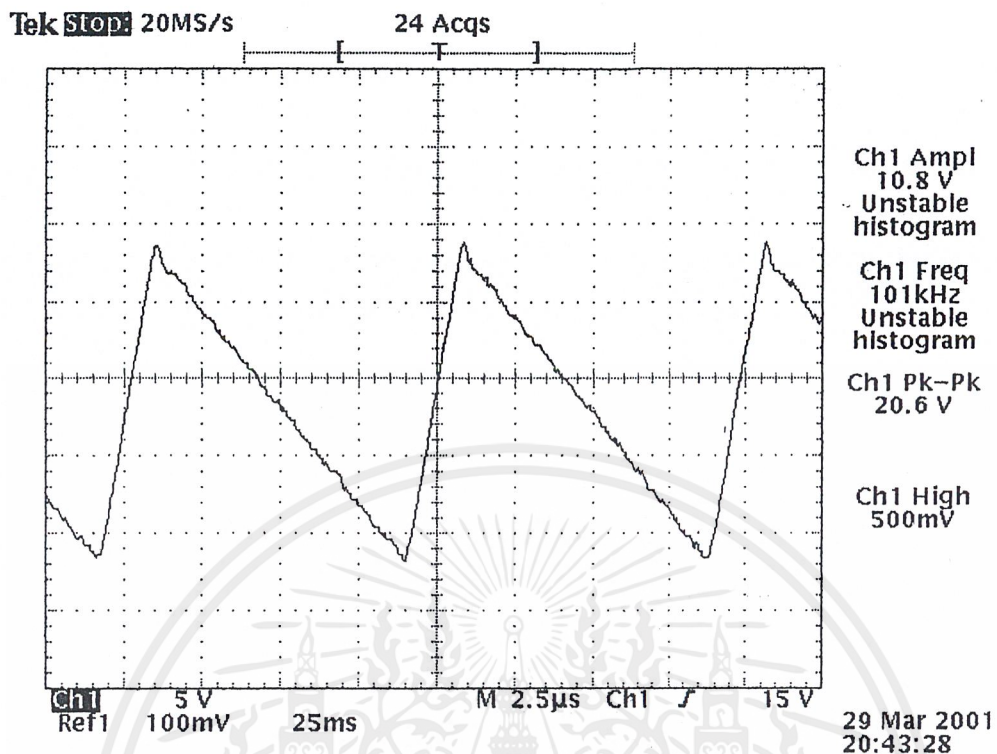


รูปที่ 4.12 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ลง) ความถี่ 20 kHz

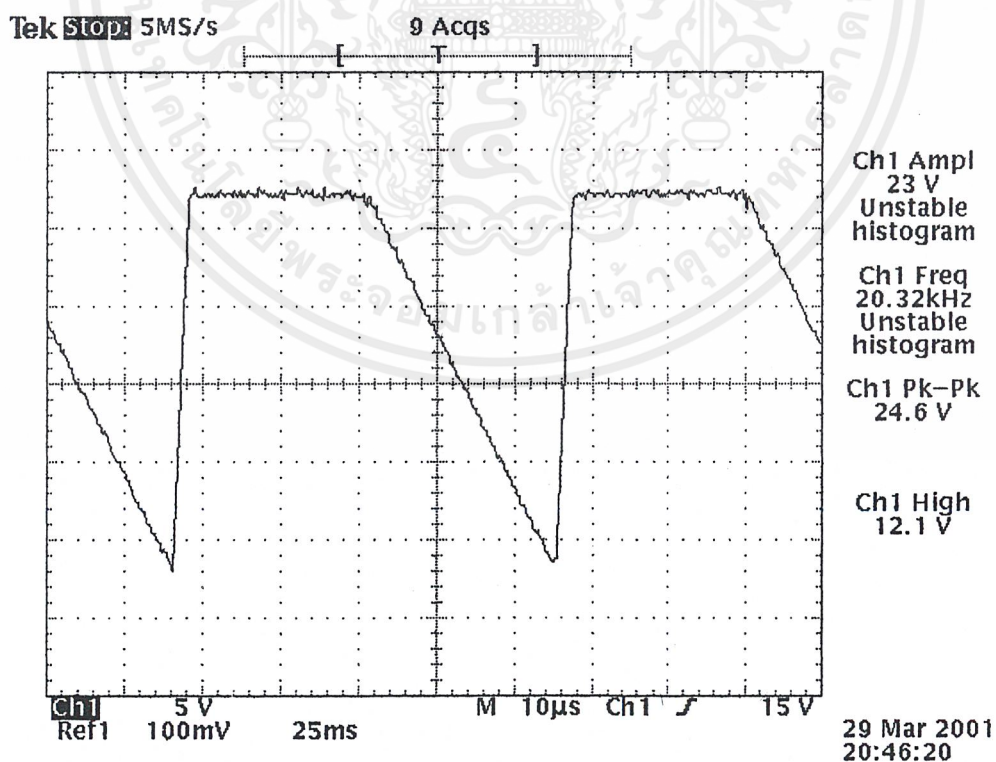


รูปที่ 4.13 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ลง) ความถี่ 50 kHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

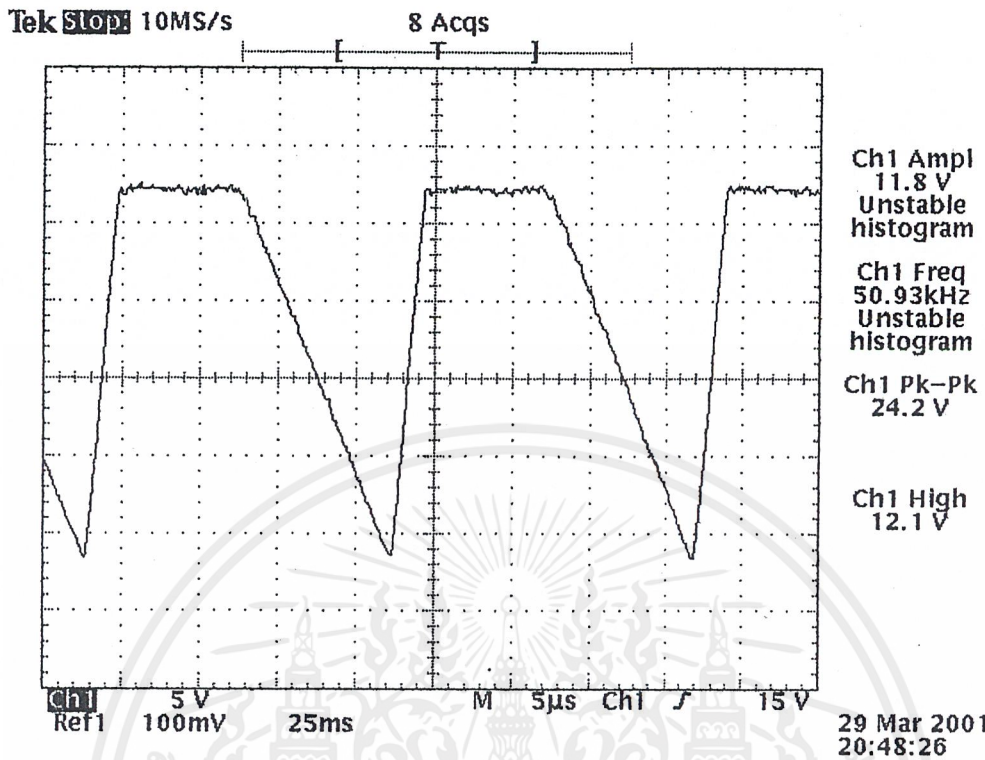


รูปที่ 4.14 แสดงรูปสัญญาณฟันเลื่อย (ลง) ความถี่ 100 kHz

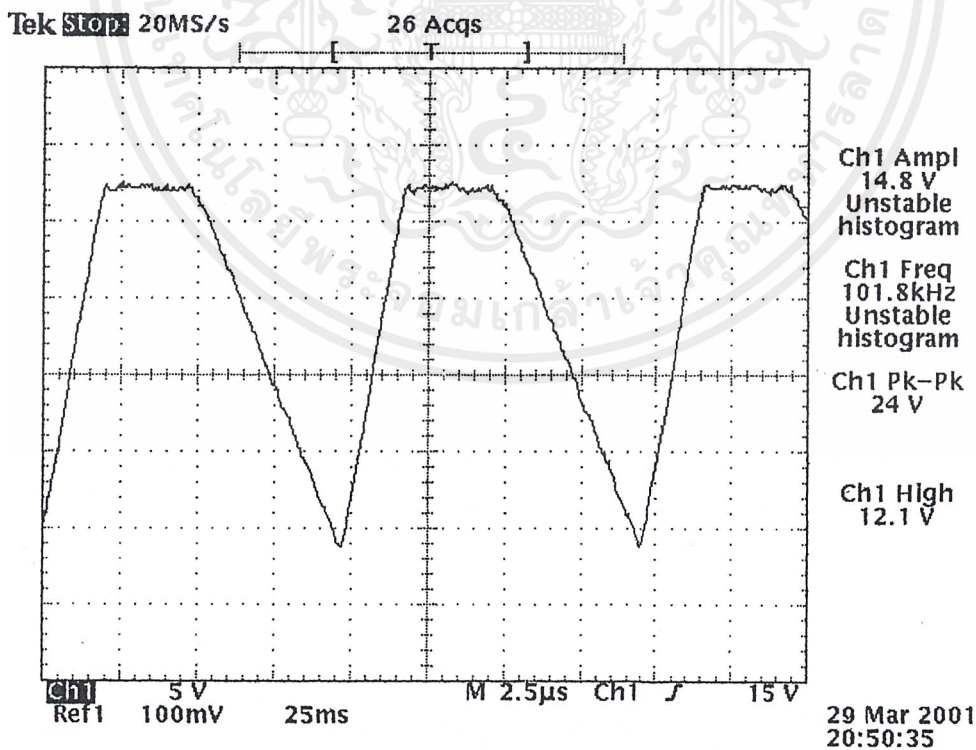


รูปที่ 4.15 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยมคางหมู ความถี่ 20 kHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

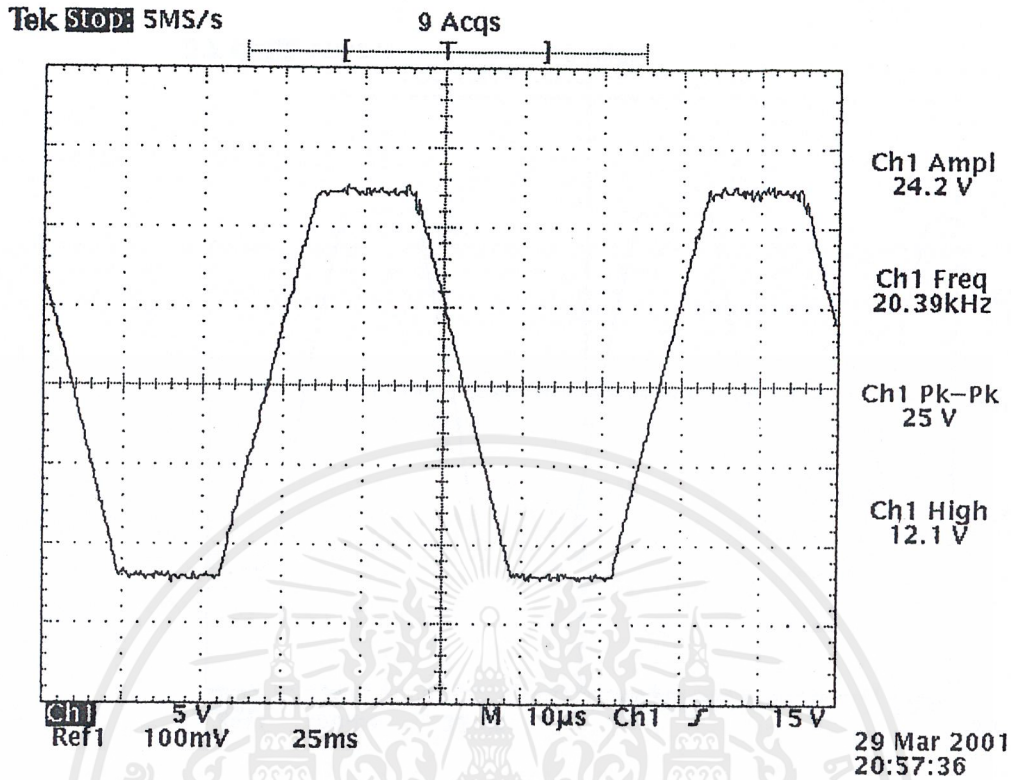


รูปที่ 4.16 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยมคางหมู ความถี่ 50 kHz

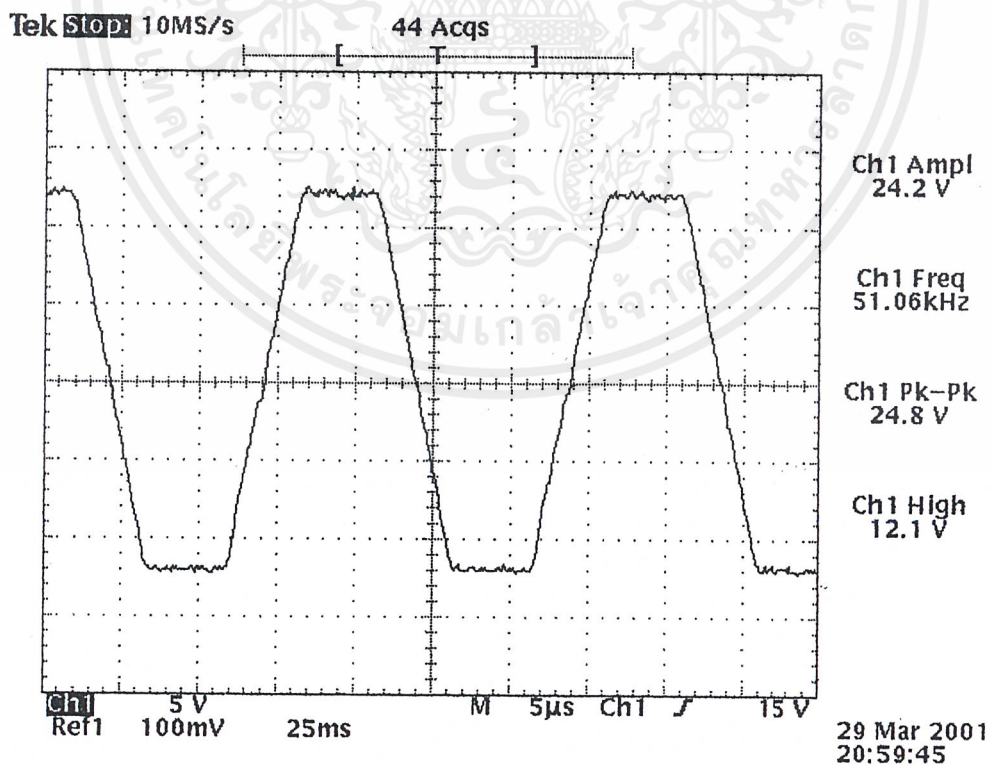


รูปที่ 4.17 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยมคางหมู ความถี่ 100 kHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.18 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม (ชาน์) ความถี่ 20 kHz



รูปที่ 4.19 แสดงรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม (ชาน์) ความถี่ 50 kHz

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลและวิจารณ์

5.1 สรุปผล

จากการทดลอง พบว่า “เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดโปรแกรมได้” นี้ มีความสามารถในการอินเตอร์เฟสรับคำสั่งควบคุมการเก็บค่า และกำเนิดสัญญาณรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถทำงานได้ดีในช่วงความถี่ตั้งแต่ 20 kHz ถึง 100 kHz

5.2 วิจารณ์

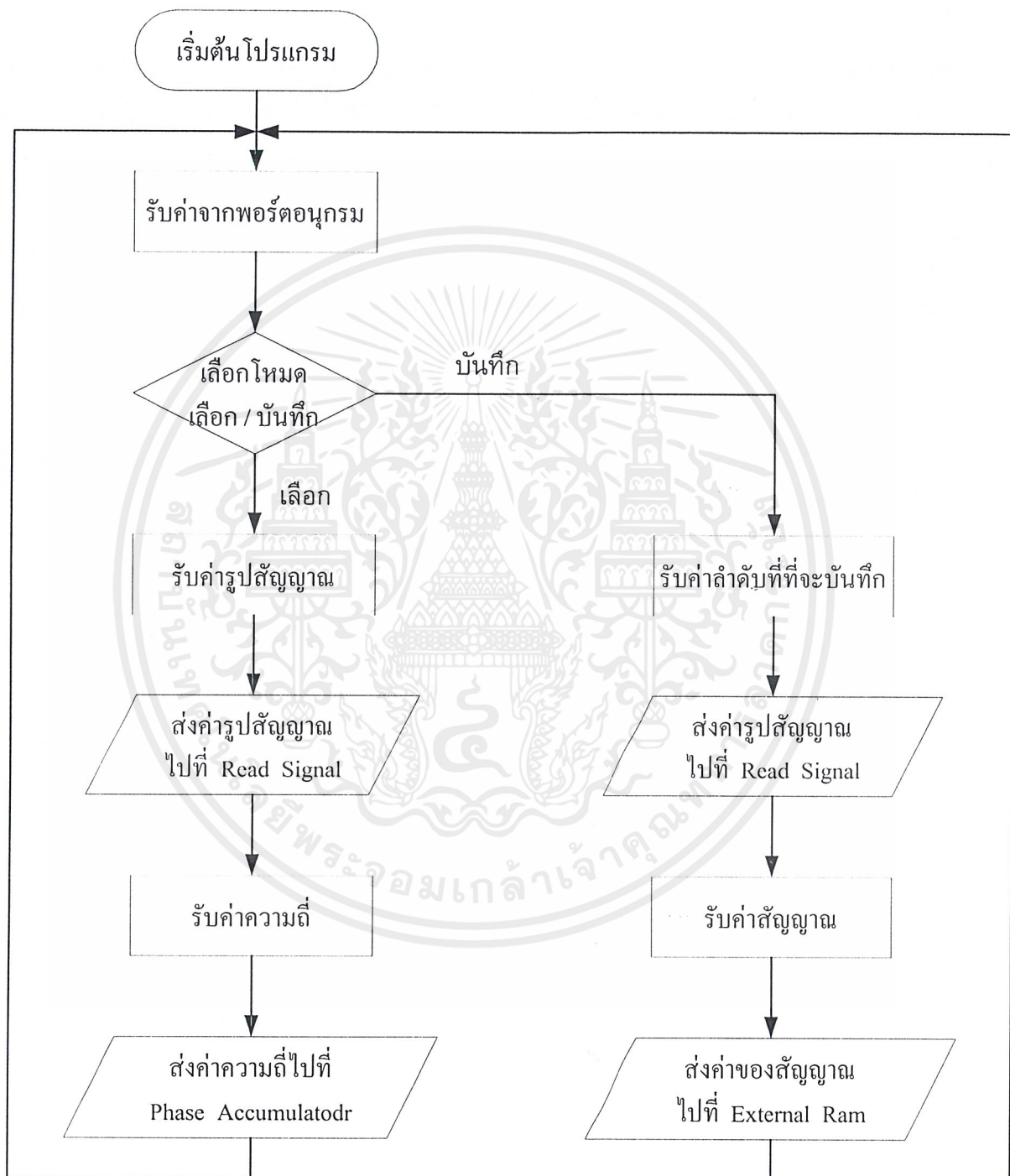
- วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาที่จ่ายให้กับ Phase Accumulator ควรจะใช้วงจรที่สามารถเปลี่ยนความถี่ได้ เพื่อให้ความถี่เอาต์พุตที่ได้ มีช่วงการใช้งานกว้างและแม่นยำยิ่งขึ้น
- โปรแกรมภาษาที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส สามารถเปลี่ยนไปใช้ภาษาชนิดอื่นได้
- ในการนำไปใช้งานจริง ควรทำการต่อเอาต์พุตที่ได้กับวงจร LPF และวงจรขยายสัญญาณ เพื่อให้ค่าสัญญาณมีความผิดพลาดน้อยลง



ภาคผนวก ก.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โฟลว์ชาร์ตแสดงการทำงานของโปรแกรม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรมภาษาวิชาวเบสิกที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฟสควมไมโครคอนโทรลเลอร์

Option Explicit

Dim buffer

Dim F0

Dim N

Dim N0

Dim N1

Dim N2

Dim N3

Dim N4

Private Sub Command1_Click()

If Option1.Value Then

buffer = 0

ElseIf Option2.Value Then

buffer = 1

ElseIf Option3.Value Then

buffer = 2

ElseIf Option4.Value Then

buffer = 3

ElseIf Option5.Value Then

buffer = 4

ElseIf Option6.Value Then

buffer = 5

End If

F0 = 1000 * Val(Text1.Text)

N = F0 * (2 ^ 16) / (7 * 10 ^ 6)

N0 = Round(N - 0.5, 0)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

N1 = Round(N0 / 256 - 0.5, 0)

N2 = N0 - (N1 * 256)

N3 = Round(N2 / 16 - 0.5, 0)

N4 = N2 - (N3 * 16)

Text5.Text = buffer

Text2.Text = N1

Text3.Text = N3

Text4.Text = N4

MSComm1.PortOpen = True

If MSComm1.PortOpen Then

MSComm1.Output = Chr\$(16) & Chr\$(buffer) & Chr\$(N1) & Chr\$(N3) & Chr\$(N4)

End If

MSComm1.PortOpen = False

End Sub

Private Sub Command2_Click()

End

End Sub

Private Sub Command3_Click()

Text1.Text = " "

Text2.Text = " "

Text3.Text = " "

Text4.Text = " "

Text5.Text = " "

End Sub

Private Sub Form_Load()

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"

MSComm1.CommPort = 1

MSComm1.InputLen = 1

MSComm1.RThreshold = 1

End Sub



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรมควบคุม “เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดโปรแกรมได้”

```
ORG 0000H
; VARIABLE SET
; ** USER PORT 1 **
UP1A EQU 0F800H ; PORT A
UP1B EQU 0F801H ; PORT B
UP1C EQU 0F802H ; PORT C
UP1P EQU 0F803H ; MODE PORT
; ** USER PORT 2 **
UP2A EQU 0FC00H ; PORT A
UP2B EQU 0FC01H ; PORT B
UP2C EQU 0FC02H ; PORT C
UP2P EQU 0FC03H ; MODE PORT

TTLIO: MOV A,#80H ; SET CONTROL CODE
MOV DPTR,#UP1P ; USER PORT 1A
MOVX @DPTR,A ; P1A P1B P1C = OUTPUT
MOV DPTR,#UP2P ; USER PORT 2A
MOVX @DPTR,A ; P2A P2B P2C = OUTPUT

; ** SET SERIAL PORT **

MOV PCON,#00H ; SMOD = 0
MOV TMOD,#20H ; TIMER 1 MODE 2
MOV TH1,#0FDH ; 9,600 BORD
MOV SCON,#50H ; SERIAL MODE 1 REN = 1
SETB TR1 ; SET BIT TR1

; ** START PROGRAM **
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

WAIT: JNB RI, WAIT ; WAIT FOR RECEIVE
      CLR RI ; CLEAR RI
      MOV A, SBUF ; MOVE SBUF TO A
      CJNE A, #10H, WAIT1 ; COMPARE A WITH 10H (16)
      SJMP READ ; IF A = 0FH CONTINUOUS

```

```

WAIT1: CJNE A, #0FH, WAIT2 ; COMPARE A WITH 0FH (15)
       SJMP REC ; IF A = 0FH CONTINUOUS

       SJMP WAIT ; JUMP TO WAIT AGAIN

```

```

; ** READ LOOP **

```

```

READ: MOV A, #00H ; A = 00H
      MOV R0, A ; MOVE A TO R0
      MOV DPTR, #UP1C ; MOVE UP1C TO DPTR
      MOVX @DPTR, A ; SENT A TO UP1C
      MOV DPTR, #UP1A ; CLEAR UP1A
      MOVX @DPTR, A ; UP1A = 00H

```

```

SIGNAL: JNB RI, SIGNAL ; WAIT FOR RECEIVE
        CLR RI ; CLEAR RI
        MOV A, SBUF ; MOVE SBUF TO A
        MOV R1, A ; R1 = A < SIGNAL >
        MOV DPTR, #UP2C ; MOVE UP1A TO DPTR
        MOVX @DPTR, A ; SENT A TO UP2C

```

```

FREQ1: JNB RI, FREQ1 ; WAIT FOR RECEIVE
       CLR RI ; CLEAR RI

```

```

MOV  A,SBUF          ; MOVE SBUF TO A
MOV  DPTR,#UP2B     ; MOVE UP2B TO DPTR
MOVX @DPTR,A        ; SENT A TO UP2B

FREQ2:JNB  RI,FREQ2   ; WAIT FOR RECEIVE
CLR   RI             ; CLEAR RI
MOV   A,SBUF         ; MOVE SBUF TO A
SWAP  A              ; CHANGE LO BIT TO HI BIT
MOV   R2,A           ; MOVE A TO R2

FREQ3:JNB  RI,FREQ3   ; WAIT FOR RECEIVE
CLR   RI             ; CLEAR RI
MOV   A,SBUF         ; MOVE SBUF TO A
ADD   A,R2           ; ADD A & R2 ==> A
MOV   DPTR,#UP2A     ; MOVE UP2A TO DPTR
MOVX  @DPTR,A        ; SENT A TO UP2A
MOV   A,#0FH         ; A = 0FH
MOV   DPTR,#UP1B     ; SENT TO UP1B
MOVX  @DPTR,A        ; SENT 0FH TO UP1B
SJMP  WAIT           ; JUMP TO WAIT

; ***** RECORD *****
;

REC:  JNB  RI,START   ; WAIT FOR RECEIVE < START ADDRESS >
CLR   RI             ; CLEAR RI
MOV   A,SBUF         ; MOVE SBUF TO A
MOV   0F0H,#08H     ; B = 8H
MUL   AB             ; A = A*B ==> START ADDRESS

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV  083H,A      ; DPH = < START ADDRESS >
ADD  A,#08H     ; ADD 08H TO A
MOV  R3,A       ; R3 = A ==> END OF ADDRESS
MOV  082H,#00H  ; DPL = 0
MOV  04H,#083H  ; R4 = ADDRESS OF DPH

```

```

DATA1:  JNB  RI,DATA1      ; WAIT FOR RECEIVE < DATA >
        CLR  RI           ; CLEAR RI
        MOV  A,SBUF       ; MOVE SBUF TO A
        SWAP A           ; SENT TO HI BIT
        MOV  R6,A        ; MOVE A TO R6

DATA2:  JNB  RI,DATA2      ; WAIT FOR RECEIVE < DATA >
        CLR  RI           ; CLEAR RI
        MOV  A,SBUF       ; MOVE SBUF TO A
        ADD  A,R6        ; ADD HI BIT & LO BIT

        MOVX @DPTR,A     ; MOVE A TO DPTR
        INC  DPTR        ; DPTR = DPTR + 1

        MOV  A,083H      ; MOVE DPH TO A
        CJNE A,03H,DATA1 ; JUMP IF DPH NOT = END ADDRESS

        AJMP WAIT       ; JUMP TO WAIT
        END

```

โปรแกรมแอสเซมบลีที่ใช้ในการบันทึกรูปสัญญาณ

; RECORD WAVE

ORG 0000H

; VARIABLE SET

; ** USER PORT 1 **

UP1A EQU 0F800H ; PORT A

UP1B EQU 0F801H ; PORT B

UP1C EQU 0F802H ; PORT C

UP1P EQU 0F803H ; MODE PORT

; ** USER PORT 2 **

UP2A EQU 0FC00H ; PORT A

UP2B EQU 0FC01H ; PORT B

UP2C EQU 0FC02H ; PORT C

UP2P EQU 0FC03H ; MODE PORT

TTLIO: MOV A,#80H ; SET CONTROL CODE

MOV DPTR,#UP1P ; USER PORT 1A

MOVX @DPTR,A ; P1A P1B P1C = OUTPUT

MOV DPTR,#UP2P ; USER PORT 2A

MOVX @DPTR,A ; P2A P2B P2C = OUTPUT

; ***** START PROGRAM (SQARE) ***** << 0K - 2K >>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV R1,#83H          ; R1 = DPH
MOV DPTR,#00H       ; START DPTR AT 0H

LOOP1:MOV A,#0FFH    ; A = 255
MOVX @DPTR,A        ; MOVE 255 TO DPTR
INC DPTR            ; INCREAT DPTR
MOV A,DPH
CJNE A,#04H,LOOP1 ; JUMP IF HI BIT NOT = 04H

LOOP2:MOV A,#00H     ; A = 0
MOVX @DPTR,A        ; MOVE 0 TO DPTR
INC DPTR            ; INCREAT DPTR
MOV A,DPH
CJNE A,#08H,LOOP2 ; JUMP IF HI BIT NOT = 08H

; ** START SAWTOOTH **      << 2K - 4K >>

MOV A,#00H          ; A = 00H
MOV R0,A            ; R0 = 00H
MOV R1,A            ; R1 = 00H

LOOP3:MOV A,R1      ; A = R1
MOVX @DPTR,A        ; MOVE 00H TO DPTR
INC DPTR            ; INCREAT DPTR
INC R0              ; INCREAT R0
CJNE R0,#08H,LOOP3 ; JUMP IF R0 NOT = 4
MOV R0,#00H         ; SET R0 = 0
INC R1
MOV A,DPH

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CJNE  A,#10H,LOOP3 ; JUMP IF HI BIT NOT = 10H << DPTR = 1000H >>

;    ** START SAWTOOTH BACK **    << 4K - 6K >>

MOV   A,#00H      ; A = 00H
MOV   R0,A        ; R0 = 00H
MOV   R1,#0FFH   ; R1 = FFH

LOOP4:MOV  A,R1      ; A = R1
MOVX  @DPTR,A      ; MOVE 255 TO DPTR
INC   DPTR        ; INCREAT DPTR
INC   R0          ; INCREAT R0
CJNE  R0,#08H,LOOP4 ; JUMP IF R0 NOT = 4
MOV   R0,#00H     ; SET R0 = 0
DEC   R1
MOV   A,DPH
CJNE  A,#18H,LOOP4 ; JUMP IF HI BIT NOT = 18H << DPTR = 1800H >>

;    ** START TRIANGLE ( UP ) **    << 6K - 7K , 7K - 8K >>

MOV   A,#00H      ; A = 00H
MOV   R0,A        ; R0 = 00H
MOV   R1,A        ; R1 = 00H

LOOP5:MOV  A,R1      ; A = R1
MOVX  @DPTR,A      ; MOVE 255 TO DPTR
INC   DPTR        ; INCREAT DPTR
INC   R0          ; INCREAT R0
CJNE  R0,#04H,LOOP5 ; JUMP IF R0 NOT = 4
MOV   R0,#00H     ; SET R0 = 0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

INC R1
MOV A,DPH
CJNE A,#1CH,LOOP5; JUMP IF HI BIT NOT = 10H << DPTR = 1000H >>
; ** START TRIANGLE (DOWN) ** << 7K - 8K >>

```

```

MOV A,#00H ; A = 00H
MOV R0,A ; R0 = 00H
MOV R1,#0FFH ; R1 = FFH

LOOP6:MOV A,R1 ; A = R1
MOVX @DPTR,A ; MOVE 255 TO DPTR
INC DPTR ; INCREAT DPTR
INC R0 ; INCREAT R0
CJNE R0,#04H,LOOP6 ; JUMP IF R0 NOT = 4
MOV R0,#00H ; SET R0 = 0
DEC R1
MOV A,DPH
CJNE A,#20H,LOOP6 ; JUMP IF HI BIT NOT = 20H << DPTR = 2000H >>
; ***** START PROGRAM (SQARE) ***** << 8K - 9K , 9K - 10K >>

```

```

MOV R1,#83H ; R1 = DPH
MOV DPTR,#00H ; START DPTR AT 0H

LOOP7:MOV A,#0FFH ; A = 255
MOVX @DPTR,A ; MOVE 255 TO DPTR
INC DPTR ; INCREAT DPTR
MOV A,DPH

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CJNE  A,#24H,LOOP7 ; JUMP IF HI BIT NOT = 24H

LOOP8:MOV  A,R1      ; A = R1
      MOVX @DPTR,A    ; MOVE 255 TO DPTR
      INC  DPTR      ; INCREAT DPTR
      INC  R0        ; INCREAT R0
      CJNE R0,#04H,LOOP8 ; JUMP IF R0 NOT = 4
      MOV  R0,#00H   ; SET R0 = 0
      DEC  R1
      MOV  A,DPH
      CJNE A,#28H,LOOP8 ; JUMP IF HI BIT NOT = 28H << DPTR = 2800H >>

;      ** START SINE-SQUARE **      << 10K - 12K >>

      MOV  A,#00H    ; A = 00H
      MOV  R0,A      ; R0 = 00H
      MOV  R1,A      ; R1 = 00H

LOOP9:MOV  A,R1      ; A = R1
      MOVX @DPTR,A    ; MOVE 255 TO DPTR
      INC  DPTR      ; INCREAT DPTR
      INC  R0        ; INCREAT R0
      CJNE R0,#02H,LOOP9 ; JUMP IF R0 NOT = 2
      MOV  R0,#00H   ; SET R0 = 0
      INC  R1
      MOV  A,DPH
      CJNE A,#2AH,LOOP9; JUMP IF HI BIT NOT = 2AH << DPTR = 2A00H >>

LOOP10:  MOV  A,#0FFH ; A = 255

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOVX @DPTR,A          ; MOVE 255 TO DPTR
INC DPTR              ; INCREAT DPTR
MOV A,DPH
CJNE A,#2CH,LOOP10   ; JUMP IF HI BIT NOT = 2CH

MOV A,#00H           ; A = 00H
MOV R0,A             ; R0 = 00H
MOV R1,#0FFH        ; R1 = FFH
LOOP11:  MOV A,R1     ; A = R1
MOVX @DPTR,A        ; MOVE 255 TO DPTR
INC DPTR            ; INCREAT DPTR
INC R0              ; INCREAT R0
CJNE R0,#02H,LOOP11 ; JUMP IF R0 NOT = 2
MOV R0,#00H         ; SET R0 = 0
DEC R1
MOV A,DPH
CJNE A,#2EH,LOOP11  ; JUMP IF HI BIT NOT = 2EH << DPTR = 2E00H >>

LOOP12:  MOV A,#00H   ; A = 00
MOVX @DPTR,A        ; MOVE TO DPTR
INC DPTR            ; INCREAT DPTR
MOV A,DPH
CJNE A,#30H,LOOP10  ; JUMP IF HI BIT NOT = 30H

END

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



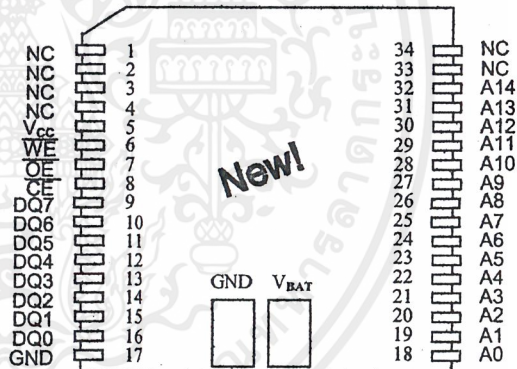
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

FEATURES

- 10 years minimum data retention in the absence of external power
- Data is automatically protected during power loss
- Replaces 32k x 8 volatile static RAM, EEPROM or Flash memory
- Unlimited write cycles
- Low-power CMOS
- Read and write access times as fast as 70 ns
- Lithium energy source is electrically disconnected to retain freshness until power is applied for the first time
- Full $\pm 10\%$ V_{CC} operating range (DS1230Y)
- Optional $\pm 5\%$ V_{CC} operating range (DS1230AB)
- Optional industrial temperature range of -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$, designated IND
- JEDEC standard 28-pin DIP package
- New PowerCap Module (PCM) package
 - Directly surface-mountable module
 - Replaceable snap-on PowerCap provides lithium backup battery
 - Standardized pinout for all nonvolatile SRAM products
 - Detachment feature on PowerCap allows easy removal using a regular screwdriver

PIN ASSIGNMENT

A14	1	28	V_{CC}
A12	2	27	\overline{WE}
A7	3	26	A13
A6	4	25	A8
A5	5	24	A9
A4	6	23	A11
A3	7	22	\overline{OE}
A2	8	21	A10
A1	9	20	\overline{CE}
A0	10	19	DQ7
DQ0	11	18	DQ6
DQ1	12	17	DQ5
DQ2	13	16	DQ4
GND	14	15	DQ3

 28-Pin ENCAPSULATED PACKAGE
 740-mil EXTENDED

 34-Pin POWERCAP MODULE (PCM)
 (USES DS9034PC POWERCAP)

PIN DESCRIPTION

A0 - A14	- Address Inputs
DQ0 - DQ7	- Data In/Data Out
\overline{CE}	- Chip Enable
\overline{WE}	- Write Enable
\overline{OE}	- Output Enable
V_{CC}	- Power (+5V)
GND	- Ground
NC	- No Connect

DESCRIPTION

The DS1230 256k Nonvolatile SRAMs are 262,144-bit, fully static, nonvolatile SRAMs organized as 32,768 words by 8 bits. Each NV SRAM has a self-contained lithium energy source and control circuitry which constantly monitors V_{CC} for an out-of-tolerance condition. When such a condition occurs, the lithium energy source is automatically switched on and write protection is unconditionally enabled to prevent data corruption. DIP-package DS1230 devices can be used in place of existing 32k x 8 static RAMs directly conforming to the popular byte-wide 28-pin DIP standard. The DIP devices also match the pinout of 28256 EEPROMs, allowing direct substitution while enhancing performance. DS1230 devices in the Low Profile Module package are specifically designed for surface-mount applications. There is no limit on the number of write cycles that can be executed and no additional support circuitry is required for microprocessor interfacing.

READ MODE

The DS1230 devices execute a read cycle whenever \overline{WE} (Write Enable) is inactive (high) and \overline{CE} (Chip Enable) and \overline{OE} (Output Enable) are active (low). The unique address specified by the 15 address inputs ($A_0 - A_{14}$) defines which of the 32,768 bytes of data is to be accessed. Valid data will be available to the eight data output drivers within t_{ACC} (Access Time) after the last address input signal is stable, providing that \overline{CE} and \overline{OE} (Output Enable) access times are also satisfied. If \overline{OE} and \overline{CE} access times are not satisfied, then data access must be measured from the later-occurring signal (\overline{CE} or \overline{OE}) and the limiting parameter is either t_{CO} for \overline{CE} or t_{OE} for \overline{OE} rather than address access.

WRITE MODE

The DS1230 devices execute a write cycle whenever the \overline{WE} and \overline{CE} signals are active (low) after address inputs are stable. The later-occurring falling edge of \overline{CE} or \overline{WE} will determine the start of the write cycle. The write cycle is terminated by the earlier rising edge of \overline{CE} or \overline{WE} . All address inputs must be kept valid throughout the write cycle. \overline{WE} must return to the high state for a minimum recovery time (t_{WR}) before another cycle can be initiated. The \overline{OE} control signal should be kept inactive (high) during write cycles to avoid bus contention. However, if the output drivers are enabled (\overline{CE} and \overline{OE} active) then \overline{WE} will disable the outputs in t_{ODW} from its falling edge.

DATA RETENTION MODE

The DS1230AB provides full functional capability for V_{CC} greater than 4.75 volts and write protects by 4.5 volts. The DS1230Y provides full functional capability for V_{CC} greater than 4.5 volts and write protects by 4.25 volts. Data is maintained in the absence of V_{CC} without any additional support circuitry. The nonvolatile static RAMs constantly monitor V_{CC} . Should the supply voltage decay, the NV SRAMs automatically write protect themselves, all inputs become "don't care," and all outputs become high-impedance. As V_{CC} falls below approximately 3.0 volts, a power switching circuit connects the lithium energy source to RAM to retain data. During power-up, when V_{CC} rises above approximately 3.0 volts the power switching circuit connects external V_{CC} to RAM and disconnects the lithium energy source. Normal RAM operation can resume after V_{CC} exceeds 4.75 volts for the DS1230AB and 4.5 volts for the DS1230Y.

FRESHNESS SEAL

Each DS1230 device is shipped from Dallas Semiconductor with its lithium energy source disconnected, guaranteeing full energy capacity. When V_{CC} is first applied at a level greater than 4.25 volts, the lithium energy source is enabled for battery back-up operation.

PACKAGES

The DS1230 devices are available in two packages: 28-pin DIP and 34-pin PowerCap Module (PCM). The 28-pin DIP integrates a lithium battery, an SRAM memory and a nonvolatile control function into a single package with a JEDEC-standard, 600-mil DIP pinout. The 34-pin PowerCap Module integrates SRAM memory and nonvolatile control along with contacts for connection to the lithium battery in the DS9034PC PowerCap. The PowerCap Module package design allows a DS1230 PCM device to be surface mounted without subjecting its lithium backup battery to destructive high-temperature reflow soldering. After a DS1230 PCM is reflow soldered, a DS9034PC PowerCap is snapped on top of the PCM to form a complete Nonvolatile SRAM module. The DS9034PC is keyed to prevent improper attachment. DS1230 PowerCap Modules and DS9034PC PowerCaps are ordered separately and shipped in separate containers. See the DS9034PC data sheet for further information.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS*

Voltage on Any Pin Relative to Ground	-0.3V to +7.0V
Operating Temperature	0°C to 70°C, -40°C to +85°C for IND parts
Storage Temperature	-40°C to +70°C, -40°C to +85°C for IND parts
Soldering Temperature	260°C for 10 seconds

* This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operation sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.

RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS

(t_A : See Note 10)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
DS1230AB Power Supply Voltage	V_{CC}	4.75	5.0	5.25	V	
DS1230Y Power Supply Voltage	V_{CC}	4.5	5.0	5.5	V	
Logic 1	V_{IH}	2.2		V_{CC}	V	
Logic 0	V_{IL}	0.0		0.8	V	

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

($V_{CC}=5V \pm 5\%$ for DS1230AB)

(t_A : See Note 10) ($V_{CC}=5V \pm 10\%$ for DS1230Y)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Input Leakage Current	I_{IL}	-1.0		+1.0	μA	
I/O Leakage Current $\overline{CE} \geq V_{IH} \leq V_{CC}$	I_{IO}	-1.0		+1.0	μA	
Output Current @ 2.4V	I_{OH}	-1.0			mA	
Output Current @ 0.4V	I_{OL}	2.0			mA	
Standby Current $\overline{CE}=2.2V$	I_{CCS1}		5.0	10.0	mA	
Standby Current $\overline{CE}=V_{CC}-0.5V$	I_{CCS2}		3.0	5.0	mA	
Operating Current	I_{CCO1}			85	mA	
Write Protection Voltage (DS1230AB)	V_{TP}	4.50	4.62	4.75	V	
Write Protection Voltage (DS1230Y)	V_{TP}	4.25	4.37	4.5	V	

CAPACITANCE $(t_A=25^\circ\text{C})$

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Input Capacitance	C_{IN}		5	10	pF	
Input/Output Capacitance	$C_{I/O}$		5	10	pF	

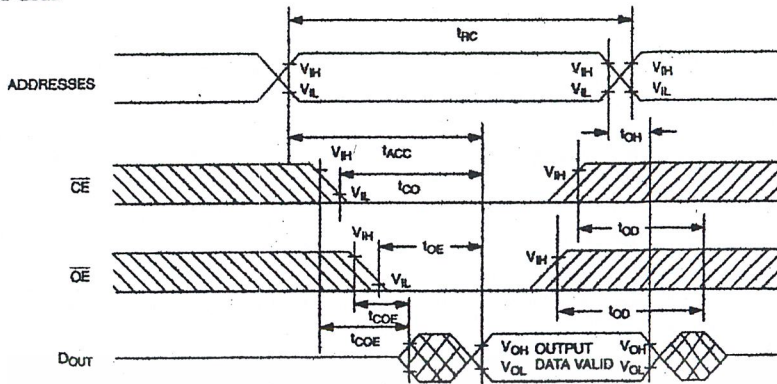
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS $(V_{CC}=5V \pm 5\%$ for DS1230AB) $(t_A: \text{See Note 10}) (V_{CC}=5V \pm 10\%$ for DS1230Y)

PARAMETER	SYMBOL	DS1230AB-70 DS1230Y-70		DS1230AB-85 DS1230Y-85		DS1230AB-100 DS1230Y-100		UNITS	NOTES
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
Read Cycle Time	t_{RC}	70		85		100		ns	
Access Time	t_{ACC}		70		85		100	ns	
\overline{OE} to Output Valid	t_{OE}		35		45		50	ns	
\overline{CE} to Output Valid	t_{CO}		70		85		100	ns	
\overline{OE} or \overline{CE} to Output Active	t_{COE}	5		5		5		ns	5
Output High Z from Deselection	t_{OD}		25		30		35	ns	5
Output Hold from Address Change	t_{OH}	5		5		5		ns	
Write Cycle Time	t_{WC}	70		85		100		ns	
Write Pulse Width	t_{WP}	55		65		75		ns	3
Address Setup Time	t_{AW}	0		0		0		ns	
Write Recovery Time	t_{WR1}	5		5		5		ns	12
	t_{WR2}	15		15		15			13
Output High Z from \overline{WE}	t_{ODW}		25		30		35	ns	5
Output Active from \overline{WE}	t_{OEWE}	5		5		5		ns	5
Data Setup Time	t_{DS}	30		35		40		ns	4
Data Hold Time	t_{DH1}	0		0		0		ns	12
	t_{DH2}	10		10		10			13

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (cont'd)

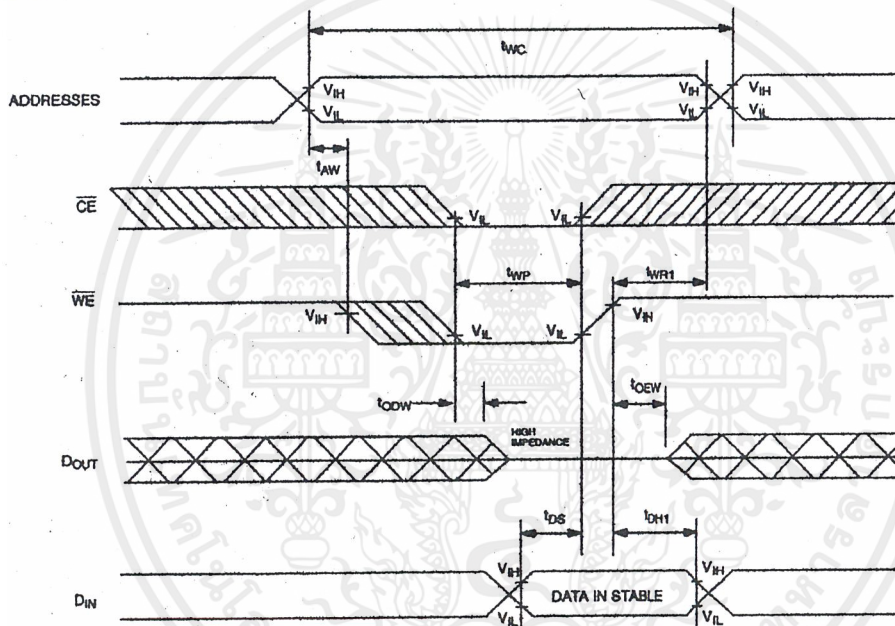
PARAMETER	SYMBOL	DS1230AB-120 DS1230Y-120		DS1230AB-150 DS1230Y-150		DS1230AB-200 DS1230Y-200		UNITS	NOTES
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
Read Cycle Time	t_{RC}	120		150		200		ns	
Access Time	t_{ACC}		120		150		200	ns	
\overline{OE} to Output Valid	t_{OE}		60		70		100	ns	
\overline{CE} to Output Valid	t_{CO}		120		150		200	ns	
\overline{OE} or \overline{CE} to Output Active	t_{COE}	5		5		5		ns	5
Output High Z from Deselection	t_{OD}		35		35		35	ns	5
Output Hold from Address Change	t_{OH}	5		5		5		ns	
Write Cycle Time	t_{WC}	120		150		200		ns	
Write Pulse Width	t_{WP}	90		100		100		ns	3
Address Setup Time	t_{AW}	0		0		0		ns	
Write Recovery Time	t_{WR1}	5		5		5		ns	12
	t_{WR2}	15		15		15		ns	13
Output High Z from \overline{WE}	t_{ODW}		35		35		35	ns	5
Output Active from \overline{WE}	t_{OEW}	5		5		5		ns	5
Data Setup Time	t_{DS}	50		60		80		ns	4
Data Hold Time	t_{DH1}	0		0		0		ns	12
	t_{DH2}	10		10		10		ns	13

READ CYCLE



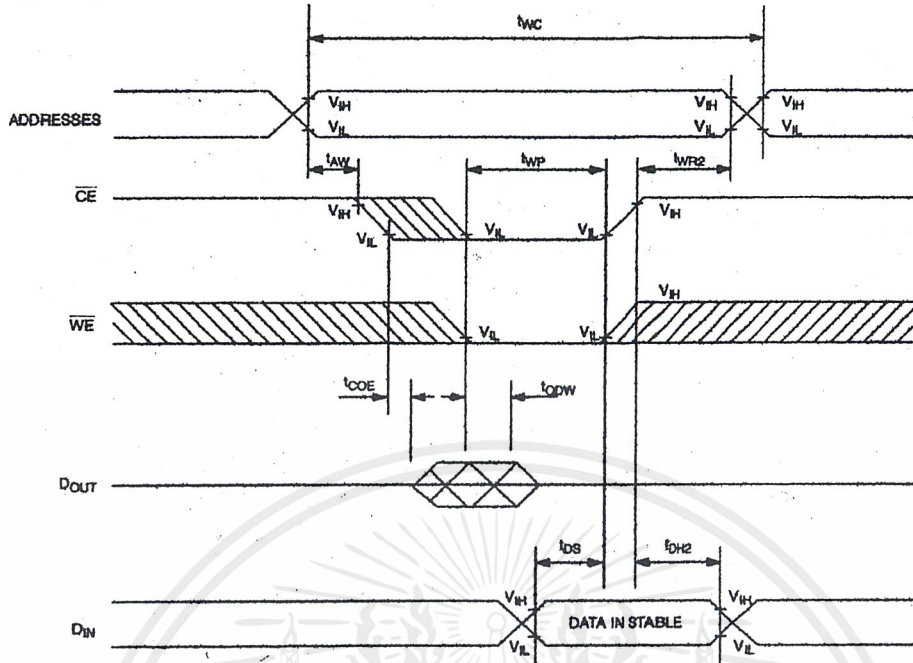
SEE NOTE 1

WRITE CYCLE 1



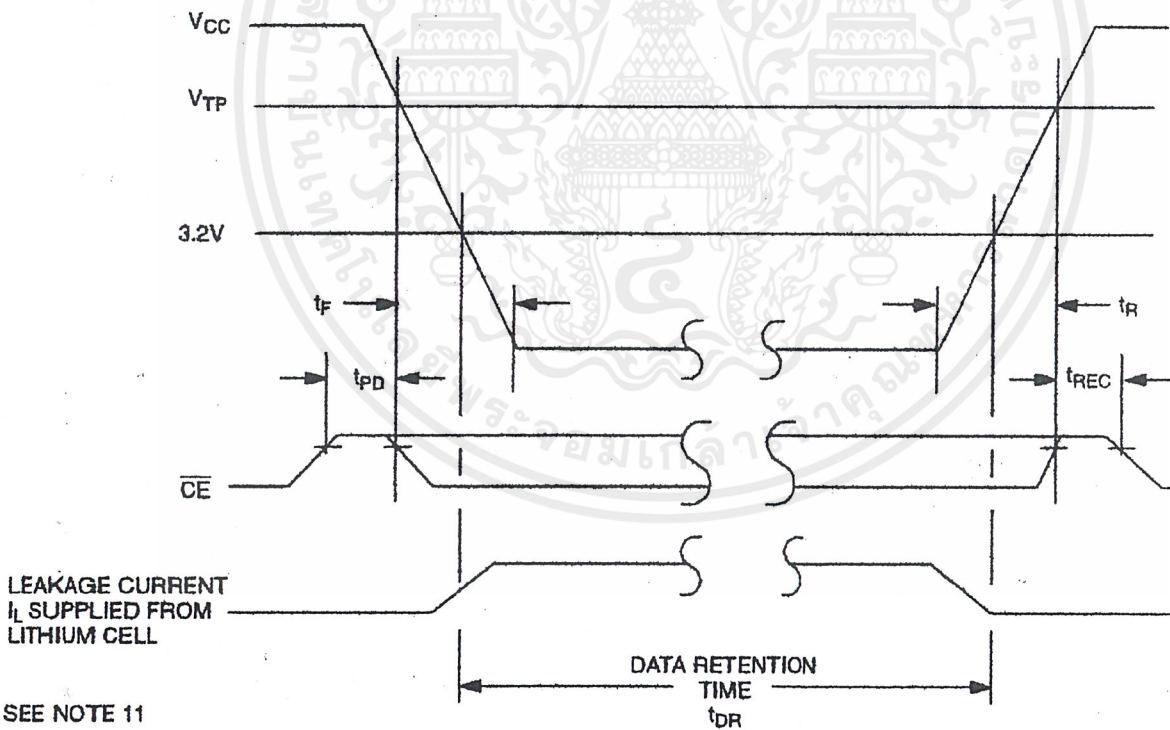
SEE NOTES 2, 3, 4, 6, 7, 8, and 12

WRITE CYCLE 2



SEE NOTES 2, 3, 4, 6, 7, 8, and 13

POWER-DOWN/POWER-UP CONDITION



SEE NOTE 11

POWER-DOWN/POWER-UP TIMING(t_A: See Note 10)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
CE, at V _{IH} before Power-Down	t _{PD}	0			μs	11
V _{CC} slew from V _{TP} to 0V ($\overline{\text{CE}}$ at V _{IH})	t _F	300			μs	
V _{CC} slew from 0V to V _{TP} ($\overline{\text{CE}}$ at V _{IH})	t _R	300			μs	
$\overline{\text{CE}}$ at V _{IH} after Power-Up	t _{REC}	2		125	ms	

(t_A=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Expected Data Retention Time	t _{DR}	10			years	9

WARNING:

Under no circumstance are negative undershoots, of any amplitude, allowed when device is in battery backup mode.

NOTES:

- $\overline{\text{WE}}$ is high for a Read Cycle.
- $\overline{\text{OE}} = \text{V}_{\text{IH}}$ or V_{IL} . If $\overline{\text{OE}} = \text{V}_{\text{IH}}$ during write cycle, the output buffers remain in a high-impedance state.
- t_{WP} is specified as the logical AND of $\overline{\text{CE}}$ and $\overline{\text{WE}}$. t_{WP} is measured from the latter of $\overline{\text{CE}}$ or $\overline{\text{WE}}$ going low to the earlier of $\overline{\text{CE}}$ or $\overline{\text{WE}}$ going high.
- t_{DH}, t_{DS} are measured from the earlier of $\overline{\text{CE}}$ or $\overline{\text{WE}}$ going high.
- These parameters are sampled with a 5 pF load and are not 100% tested.
- If the $\overline{\text{CE}}$ low transition occurs simultaneously with or latter than the $\overline{\text{WE}}$ low transition, the output buffers remain in a high-impedance state during this period.
- If the $\overline{\text{CE}}$ high transition occurs prior to or simultaneously with the $\overline{\text{WE}}$ high transition, the output buffers remain in high-impedance state during this period.
- If $\overline{\text{WE}}$ is low or the $\overline{\text{WE}}$ low transition occurs prior to or simultaneously with the $\overline{\text{CE}}$ low transition, the output buffers remain in a high-impedance state during this period.
- Each DS1230Y has a built-in switch that disconnects the lithium source until V_{CC} is first applied by the user. The expected t_{DR} is defined as accumulative time in the absence of V_{CC} starting from the time power is first applied by the user.
- All AC and DC electrical characteristics are valid over the full operating temperature range. For commercial products, this range is 0°C to 70°C. For industrial products (IND), this range is -40°C to +85°C.
- In a power-down condition the voltage on any pin may not exceed the voltage on V_{CC}.
- t_{WR1} and t_{DH1} are measured from $\overline{\text{WE}}$ going high.
- t_{WR2} and t_{DH2} are measured from $\overline{\text{CE}}$ going high.
- DS1230 DIP modules are recognized by Underwriters Laboratory (U.L.®) under file E99151. DS1230 PowerCap modules are pending U.L. review. Contact the factory for status.

DC TEST CONDITIONS

Outputs Open
 Cycle = 200 ns for operating current
 All voltages are referenced to ground

AC TEST CONDITIONS

Output Load: 100 pF + 1TTL Gate
 Input Pulse Levels: 0 - 3.0V
 Timing Measurement Reference Levels
 Input: 1.5V
 Output: 1.5V
 Input pulse Rise and Fall Times: 5 ns

ORDERING INFORMATION

DS1230 TTP - SSS - III

Operating Temperature Range
 blank: 0° to 70°
 IND: -40° to +85°C

Access Speed

70:	70 ns
85:	85 ns
100:	100 ns
120:	120 ns
150:	150 ns
200:	200 ns

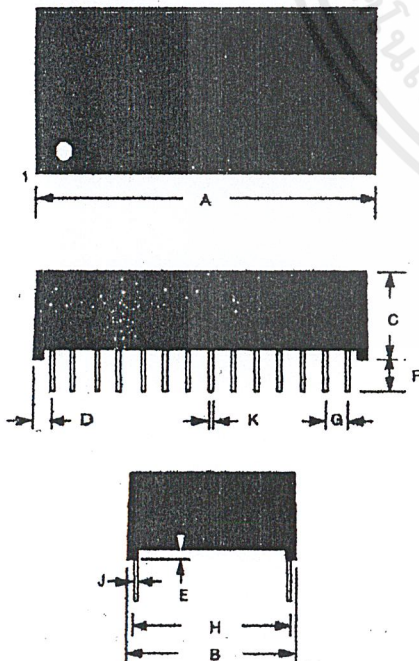
Package Type

blank: 28-pin 600-mil DIP
 P: 34-pin PowerCap Module

V_{CC} Tolerance

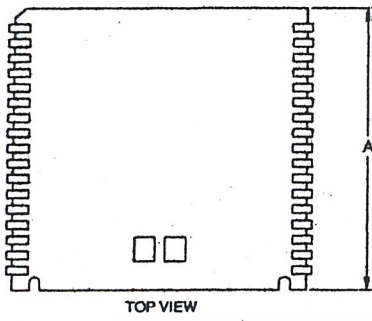
AB: ±5%
 Y: ±10%

DS1230Y/AB NONVOLATILE SRAM, 28-PIN 740-MIL EXTENDED DIP MODULE

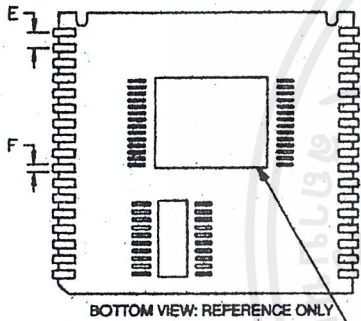
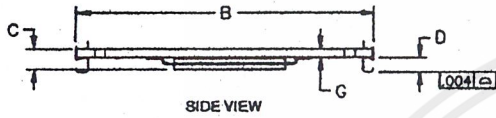


PKG DIM	28-PIN	
	MIN	MAX
A IN.	1.480	1.500
MM	37.60	38.10
B IN.	0.720	0.740
MM	18.29	18.80
C IN.	0.355	0.375
MM	9.02	9.52
D IN.	0.080	0.110
MM	2.03	2.79
E IN.	0.015	0.025
MM	0.38	0.63
F IN.	0.120	0.160
MM	3.05	4.06
G IN.	0.090	0.110
MM	2.29	2.79
H IN.	0.590	0.630
MM	14.99	16.00
J IN.	0.008	0.012
MM	0.20	0.30
K IN.	0.015	0.021
MM	0.38	0.53

DS1230Y/AB NONVOLATILE SRAM, 34-PIN POWERCAP MODULE



PKG DIM	INCHES		
	MIN	NOM	MAX
A	0.920	0.925	0.930
B	0.980	0.985	0.990
C	-	-	0.080
D	0.052	0.055	0.058
E	0.048	0.050	0.052
F	0.015	0.020	0.025
G	0.020	0.025	0.030

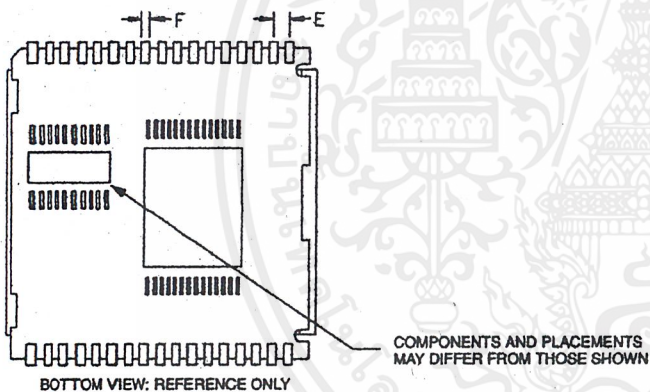
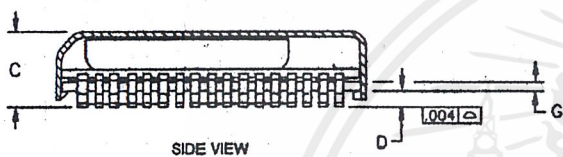
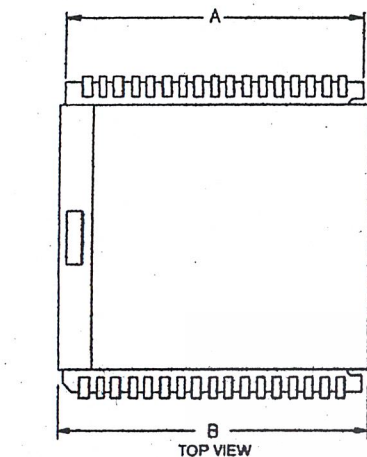


COMPONENTS AND PLACEMENTS
MAY DIFFER FROM THOSE SHOWN

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DS1230Y/AB NONVOLATILE SRAM, 34-PIN POWERCAP MODULE WITH POWERCAP

PKG DIM	INCHES		
	MIN	NOM	MAX
A	0.920	0.925	0.930
B	0.955	0.960	0.965
C	0.240	0.245	0.250
D	0.052	0.055	0.058
E	0.048	0.050	0.052
F	0.015	0.020	0.025
G	0.020	0.025	0.030



ASSEMBLY AND USE

Reflow soldering

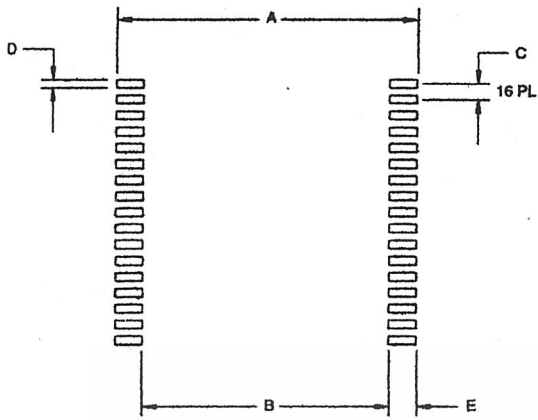
Dallas Semiconductor recommends that PowerCap Module bases experience one pass through solder reflow oriented label-side up (live-bug).

Hand soldering and touch-up

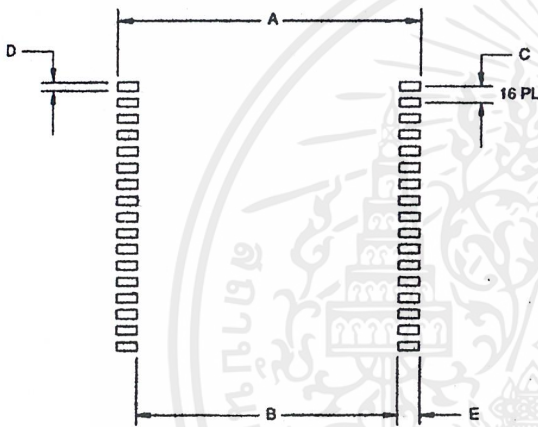
Do not touch soldering iron to leads for more than 3 seconds. To solder, apply flux to the pad, heat the lead frame pad and apply solder. To remove part, apply flux, heat pad until solder reflows, and use a solder wick.

LPM replacement in a socket

To replace a Low Profile Module in a 68-pin PLCC socket, attach a DS9034PC PowerCap to a module base then insert the complete module into the socket one row of leads at a time, pushing only on the corners of the cap. Never apply force to the center of the device. To remove from a socket, use a PLCC extraction tool and ensure that it does not hit or damage any of the module IC components. Do not use any other tool for extraction.

RECOMMENDED POWERCAP MODULE LAND PATTERN

PKG DIM	INCHES		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.050	-
B	-	0.826	-
C	-	0.050	-
D	-	0.030	-
E	-	0.112	-

RECOMMENDED POWERCAP MODULE SOLDER STENCIL

PKG DIM	INCHES		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.050	-
B	-	0.890	-
C	-	0.050	-
D	-	0.030	-
E	-	0.080	-

DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters

General Description

The DAC0800 series are monolithic 8-bit high-speed current-output digital-to-analog converters (DAC) featuring typical settling times of 100 ns. When used as a multiplying DAC, monotonic performance over a 40 to 1 reference current range is possible. The DAC0800 series also features high compliance complementary current outputs to allow differential output voltages of 20 V_{p-p} with simple resistor loads as shown in Figure 1. The reference-to-full-scale current matching of better than ±1 LSB eliminates the need for full-scale trims in most applications while the nonlinearities of better than ±0.1% over temperature minimizes system error accumulations.

The noise immune inputs of the DAC0800 series will accept TTL levels with the logic threshold pin, V_{LC}, grounded. Changing the V_{LC} potential will allow direct interface to other logic families. The performance and characteristics of the device are essentially unchanged over the full ±4.5V to ±18V power supply range; power dissipation is only 33 mW with ±5V supplies and is independent of the logic input states.

The DAC0800, DAC0802, DAC0800C and DAC0802C are a direct replacement for the DAC-08, DAC-08A, DAC-08C, and DAC-08H, respectively.

Features

- Fast settling output current: 100 ns
- Full scale error: ±1 LSB
- Nonlinearity over temperature: ±0.1%
- Full scale current drift: ±10 ppm/°C
- High output compliance: -10V to +18V
- Complementary current outputs
- Interface directly with TTL, CMOS, PMOS and others
- 2 quadrant wide range multiplying capability
- Wide power supply range: ±4.5V to ±18V
- Low power consumption: 33 mW at ±5V
- Low cost

Typical Applications

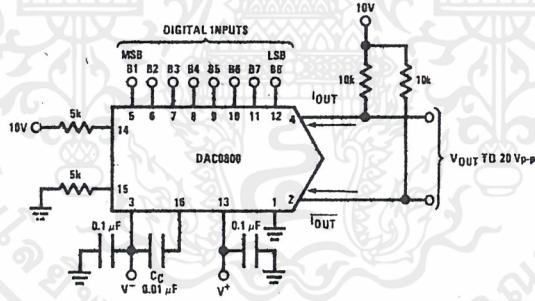


FIGURE 1. ±20 V_{p-p} Output Digital-to-Analog Converter (Note 5)

Ordering Information

Non-Linearity	Temperature Range	Order Numbers				
		J Package (J16A) (Note 1)		N Package (N16E) (Note 1)		SO Package (M16A)
±0.1% FS	0°C ≤ T _A ≤ +70°C	DAC0802LCJ	DAC-08HQ	DAC0802LCN	DAC-08HP	DAC0802LCM
±0.19% FS	-55°C ≤ T _A ≤ +125°C	DAC0800LJ	DAC-08Q			
±0.19% FS	0°C ≤ T _A ≤ +70°C	DAC0800LCJ	DAC-08EQ	DAC0800LCN	DAC-08EP	DAC0800LCM

Note 1: Devices may be ordered by using either order number.

Absolute Maximum Ratings (Note 2)

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage ($V^+ - V^-$)	$\pm 18V$ or 36V
Power Dissipation (Note 3)	500 mW
Reference Input Differential Voltage (V14 to V15)	V^- to V^+
Reference Input Common-Mode Range (V14, V15)	V^- to V^+
Reference Input Current	5 mA
Logic Inputs	V^- to V^+ plus 36V
Analog Current Outputs ($V_S^- = -15V$)	4.25 mA
ESD Susceptibility (Note 4)	TBD V

Storage Temperature	$-65^\circ C$ to $+150^\circ C$
Lead Temp. (Soldering, 10 seconds)	
Dual-In-Line Package (plastic)	$260^\circ C$
Dual-In-Line Package (ceramic)	$300^\circ C$
Surface Mount Package	
Vapor Phase (60 seconds)	$215^\circ C$
Infrared (15 seconds)	$220^\circ C$

Operating Conditions (Note 2)

	Min	Max	Units
Temperature (T_A)			
DAC0800L	-55	+125	$^\circ C$
DAC0800LC	0	+70	$^\circ C$
DAC0802LC	0	+70	$^\circ C$

Electrical Characteristics

The following specifications apply for $V_S = \pm 15V$, $I_{REF} = 2$ mA and $T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$ unless otherwise specified. Output characteristics refer to both I_{OUT} and I_{OUT} .

Symbol	Parameter	Conditions	DAC0802LC			DAC0800L/ DAC0800LC			Units
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
	Resolution		8	8	8	8	8	8	Bits
	Monotonicity		8	8	8	8	8	8	Bits
	Nonlinearity				± 0.1			± 0.19	%FS
t_s	Settling Time	To $\pm 1/2$ LSB, All Bits Switched "ON" or "OFF", $T_A = 25^\circ C$		100	135				ns
		DAC0800L				100	135		ns
		DAC0800LC				100	150		ns
t_{PLH} , t_{PHL}	Propagation Delay Each Bit	$T_A = 25^\circ C$		35	60		35	60	ns
	All Bits Switched			35	60		35	60	ns
TCI_{FS}	Full Scale Tempo			± 10	± 50		± 10	± 50	ppm/ $^\circ C$
V_{OC}	Output Voltage Compliance	Full Scale Current Change $< 1/2$ LSB, $R_{OUT} > 20$ M Ω Typ	-10		18	-10		18	V
I_{FS4}	Full Scale Current	$V_{REF} = 10.000V$, $R_{14} = 5.000$ k Ω $R_{15} = 5.000$ k Ω , $T_A = 25^\circ C$	1.984	1.992	2.000	1.94	1.99	2.04	mA
I_{FSS}	Full Scale Symmetry	$I_{FS4} - I_{FS2}$		± 0.5	± 4.0		± 1	± 8.0	μA
I_{ZS}	Zero Scale Current			0.1	1.0		0.2	2.0	μA
I_{FSR}	Output Current Range	$V^- = -5V$ $V^- = -8V$ to $-18V$	0	2.0	2.1	0	2.0	2.1	mA
			0	2.0	4.2	0	2.0	4.2	mA
V_{IL} , V_{IH}	Logic Input Levels Logic "0" Logic "1"	$V_{LC} = 0V$			0.8			0.8	V
			2.0			2.0			V
I_{IL} , I_{IH}	Logic Input Current Logic "0" Logic "1"	$V_{LC} = 0V$ $-10V \leq V_{IN} \leq +0.8V$ $2V \leq V_{IN} \leq +18V$		-2.0	-10		-2.0	-10	μA
				0.002	10		0.002	10	μA
V_{IS}	Logic Input Swing	$V^- = -15V$	-10		18	-10		18	V
V_{THR}	Logic Threshold Range	$V_S = \pm 15V$	-10		13.5	-10		13.5	V
I_{15}	Reference Bias Current			-1.0	-3.0		-1.0	-3.0	μA
dI/dt	Reference Input Slew Rate	(Figure 11)	4.0	8.0		4.0	8.0		mA/ μs
$PSSI_{FS+}$, $PSSI_{FS-}$	Power Supply Sensitivity	$4.5V \leq V^+ \leq 18V$ $-4.5V \leq V^- \leq 18V$ $I_{REF} = 1mA$		0.0001	0.01		0.0001	0.01	%/%

Electrical Characteristics (Continued)

The following specifications apply for $V_S = \pm 15V$, $I_{REF} = 2\text{ mA}$ and $T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$ unless otherwise specified. Output characteristics refer to both I_{OUT} and I_{OUT} .

Symbol	Parameter	Conditions	DAC0802LC			DAC0800L/ DAC0800LC			Units
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
I+ I-	Power Supply Current	$V_S = \pm 5V$, $I_{REF} = 1\text{ mA}$		2.3	3.8		2.3	3.8	mA
				-4.3	-5.8		-4.3	-5.8	mA
		$V_S = 5V$, $-15V$, $I_{REF} = 2\text{ mA}$		2.4	3.8		2.4	3.8	mA
			-6.4	-7.8		-6.4	-7.8	mA	
I+ I-		$V_S = \pm 15V$, $I_{REF} = 2\text{ mA}$		2.5	3.8		2.5	3.8	mA
				-6.5	-7.8		-6.5	-7.8	mA
P _D	Power Dissipation	$\pm 5V$, $I_{REF} = 1\text{ mA}$		33	48		33	48	mW
		$5V$, $-15V$, $I_{REF} = 2\text{ mA}$		108	136		108	136	mW
		$\pm 15V$, $I_{REF} = 2\text{ mA}$		135	174		135	174	mW

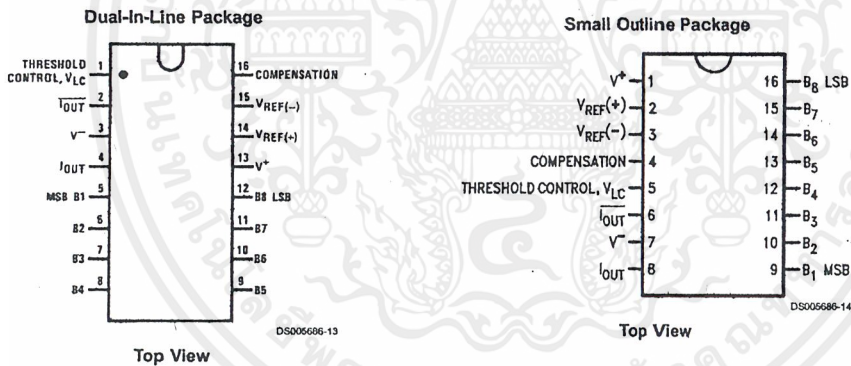
Note 2: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. DC and AC electrical specifications do not apply when operating the device beyond its specified operating conditions.

Note 3: The maximum junction temperature of the DAC0800 and DAC0802 is 125°C. For operating at elevated temperatures, devices in the Dual-In-Line J package must be derated based on a thermal resistance of 100°C/W, junction-to-ambient, 175°C/W for the molded Dual-In-Line N package and 100°C/W for the Small Outline M package.

Note 4: Human body model, 100 pF discharged through a 1.5 kΩ resistor.

Note 5: Pin-out numbers for the DAC080X represent the Dual-In-Line package. The Small Outline package pin-out differs from the Dual-In-Line package.

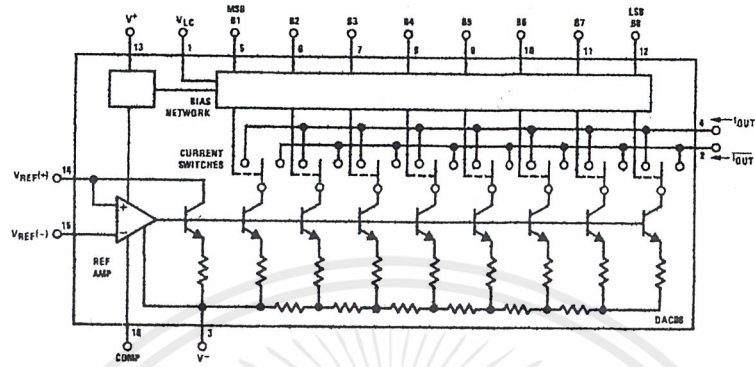
Connection Diagrams



See Ordering Information

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

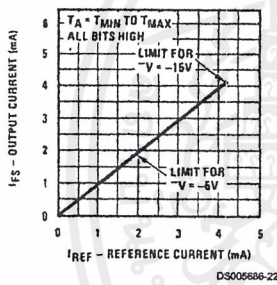
Block Diagram (Note 5)



DS005686-2

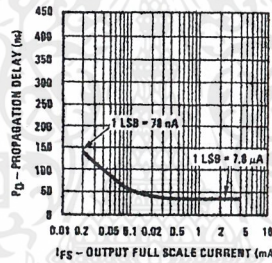
Typical Performance Characteristics

Full Scale Current vs Reference Current



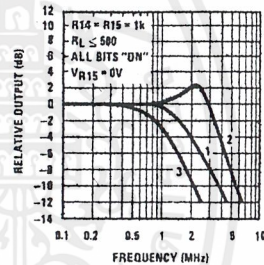
DS005686-22

LSB Propagation Delay vs IFS



DS005686-23

Reference Input Frequency Response

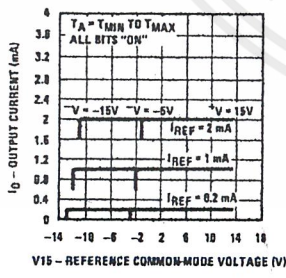


DS005686-24

Curve 1: C_L = 15 pF, V_{IN} = 2 Vp-p centered at 1V.
Curve 2: C_L = 15 pF, V_{IN} = 50 mVp-p centered at 200 mV.

Curve 3: C_L = 0 pF, V_{IN} = 100 mVp-p centered at 0V and applied through 50Ω connected to pin 14.2V applied to R14.

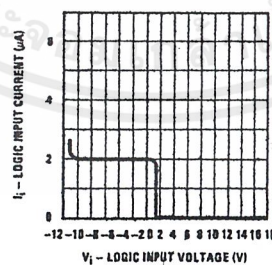
Reference Amp Common-Mode Range



DS005686-25

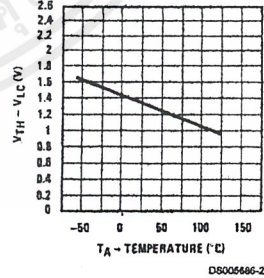
Note. Positive common-mode range is always (V+) - 1.5V.

Logic Input Current vs Input Voltage



DS005686-26

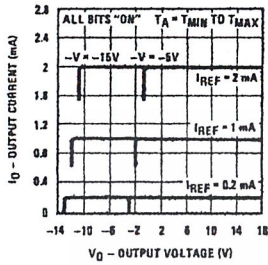
VTH - VLC vs Temperature



DS005686-27

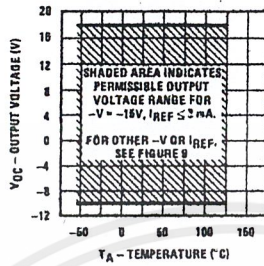
Typical Performance Characteristics (Continued)

Output Current vs Output Voltage (Output Voltage Compliance)



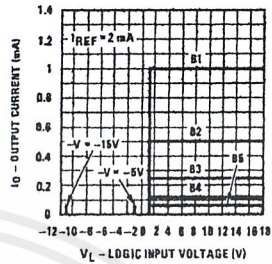
DS006686-28

Output Voltage Compliance vs Temperature



DS006686-29

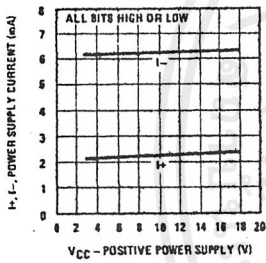
Bit Transfer Characteristics



DS006686-30

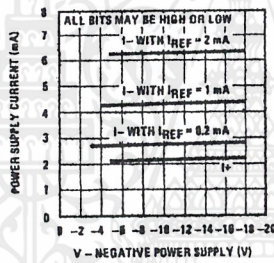
Note. B1-B8 have identical transfer characteristics. B1s are fully switched with less than 1/2 LSB error, at less than ±100 mV from actual threshold. Those switching points are guaranteed to lie between 0.8 and 2V over the operating temperature range ($V_{LC} = 0V$).

Power Supply Current vs +V



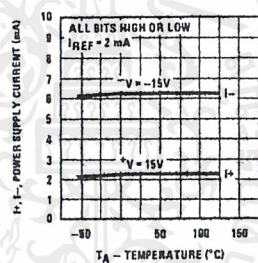
DS006686-31

Power Supply Current vs -V



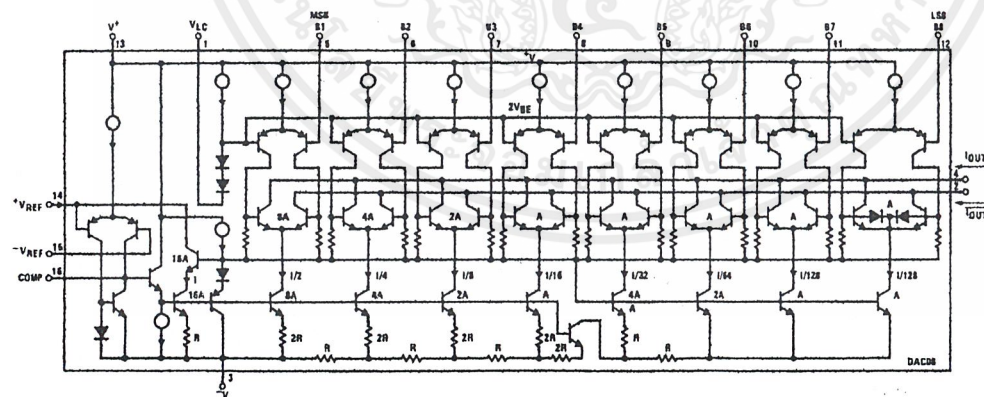
DS006686-32

Power Supply Current vs Temperature



DS006686-33

Equivalent Circuit

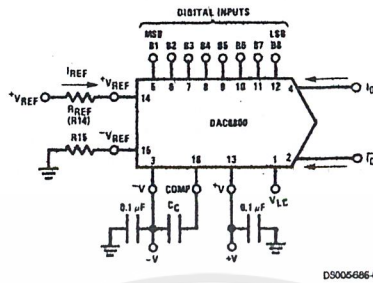


DS006686-15

FIGURE 2.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Typical Applications



$$I_{FS} \approx \frac{+V_{REF}}{R_{REF}} \times \frac{255}{256}$$

$I_O + \bar{I}_O = I_{FS}$ for all logic states

For fixed reference, TTL operation, typical values are:

$V_{REF} = 10.000V$

$R_{REF} = 5.000k$

$R15 = R_{REF}$

$C_C = 0.01 \mu F$

$V_{LC} = 0V$ (Ground)

FIGURE 3. Basic Positive Reference Operation (Note 5)

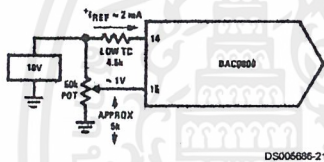
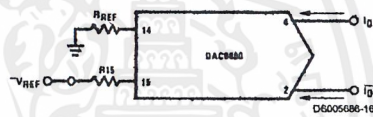


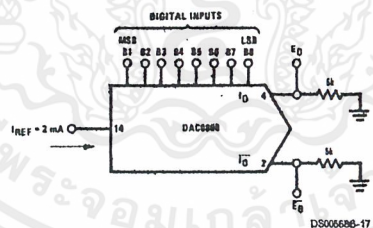
FIGURE 4. Recommended Full Scale Adjustment Circuit (Note 5)



$$I_{FS} \approx \frac{-V_{REF}}{R_{REF}} \times \frac{255}{256}$$

Note. R_{REF} sets I_{FS} ; $R15$ is for bias current cancellation

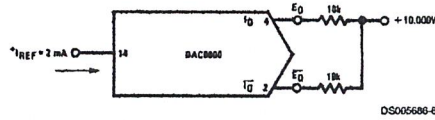
FIGURE 5. Basic Negative Reference Operation (Note 5)



	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	I_O mA	\bar{I}_O mA	E_O	\bar{E}_O
Full Scale	1	1	1	1	1	1	1	1	1.992	0.000	-9.960	0.000
Full Scale-LSB	1	1	1	1	1	1	1	0	1.984	0.008	-9.920	-0.040
Half Scale+LSB	1	0	0	0	0	0	0	1	1.008	0.984	-5.040	-4.920
Half Scale	1	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0.992	-5.000	-4.960
Half Scale-LSB	0	1	1	1	1	1	1	1	0.992	1.000	-4.960	-5.000
Zero Scale+LSB	0	0	0	0	0	0	0	1	0.008	1.984	-0.040	-9.920
Zero Scale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	1.992	0.000	-9.960

FIGURE 6. Basic Unipolar Negative Operation (Note 5)

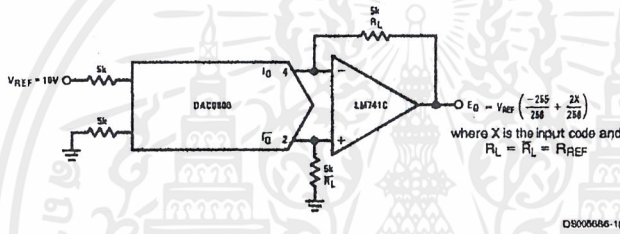
Typical Applications (Continued)



DS005688-6

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	E_O	\bar{E}_O
Pos. Full Scale	1	1	1	1	1	1	1	1	-9.920	+10.000
Pos. Full Scale-LSB	1	1	1	1	1	1	1	0	-9.840	+9.920
Zero Scale+LSB	1	0	0	0	0	0	0	1	-0.080	+0.160
Zero Scale	1	0	0	0	0	0	0	0	0.000	+0.080
Zero Scale-LSB	0	1	1	1	1	1	1	1	+0.080	0.000
Neg. Full Scale+LSB	0	0	0	0	0	0	0	1	+9.920	-9.840
Neg. Full Scale	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	-9.920

FIGURE 7. Basic Bipolar Output Operation (Note 5)

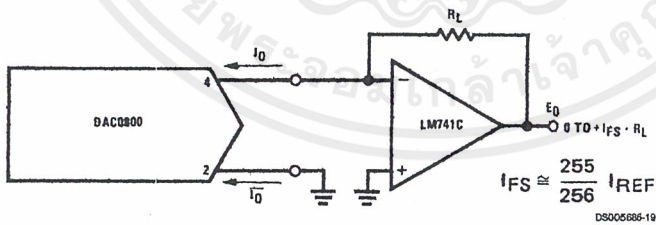


DS005686-18

If $R_L = \bar{R}_L$ within $\pm 0.05\%$, output is symmetrical about ground

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	E_O
Pos. Full Scale	1	1	1	1	1	1	1	1	+9.960
Pos. Full Scale-LSB	1	1	1	1	1	1	1	0	+9.880
(+)Zero Scale	1	0	0	0	0	0	0	0	+0.040
(-)Zero Scale	0	1	1	1	1	1	1	1	-0.040
Neg. Full Scale+LSB	0	0	0	0	0	0	0	1	-9.880
Neg. Full Scale	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.960

FIGURE 8. Symmetrical Offset Binary Operation (Note 5)



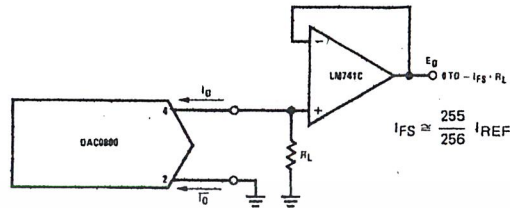
DS005685-19

For complementary output (operation as negative logic DAC), connect inverting input of op amp to \bar{I}_O (pin 2), connect I_O (pin 4) to ground.

FIGURE 9. Positive Low Impedance Output Operation (Note 5)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

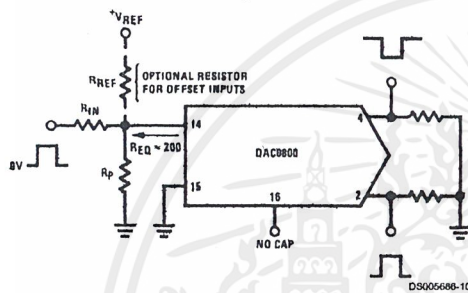
Typical Applications (Continued)



DS005686-20

For complementary output (operation as a negative logic DAC) connect non-inverting input of op amp to I_O (pin 2); connect I_O (pin 4) to ground.

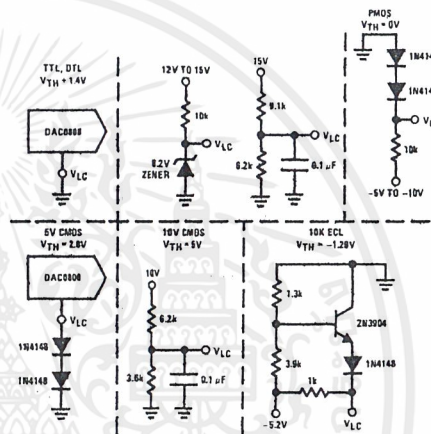
FIGURE 10. Negative Low Impedance Output Operation (Note 5)



DS005686-10

Typical values: $R_{IN} = 5k$, $+V_{IN} = 10V$

FIGURE 11. Pulsed Reference Operation (Note 5)

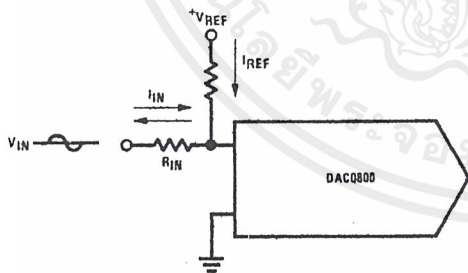


DS005686-9

$V_{TH} = V_{LC} + 1.4V$
 15V CMOS, HTL, HN1L
 $V_{TH} = 7.6V$

Note. Do not exceed negative logic input range of DAC.

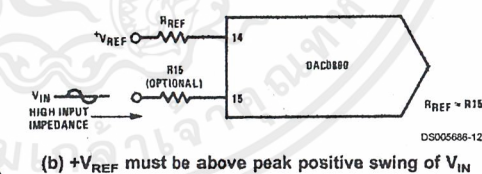
FIGURE 12. Interfacing with Various Logic Families



DS005686-11

(a) $I_{REF} \geq$ peak negative swing of I_{IN}

FIGURE 13. Accommodating Bipolar References (Note 5)



DS005686-12

(b) $+V_{REF}$ must be above peak positive swing of V_{IN}

Typical Applications (Continued)

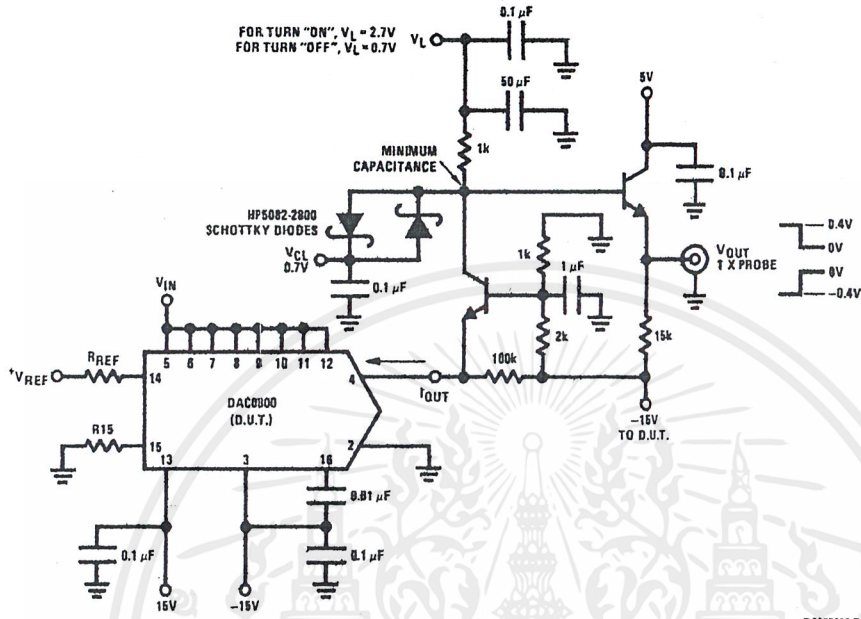


FIGURE 14. Settling Time Measurement (Note 5)

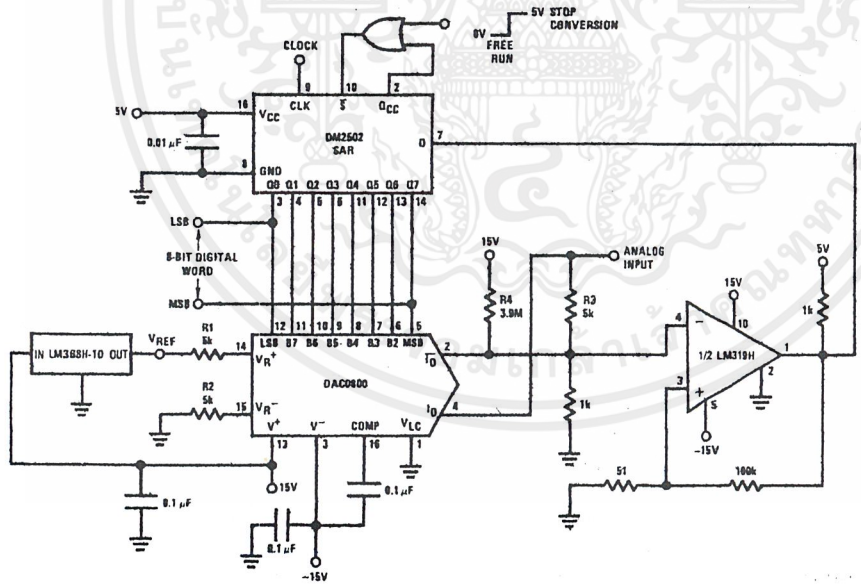
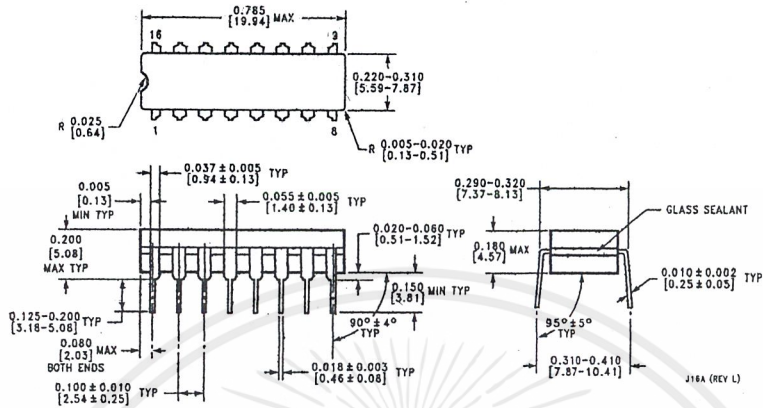


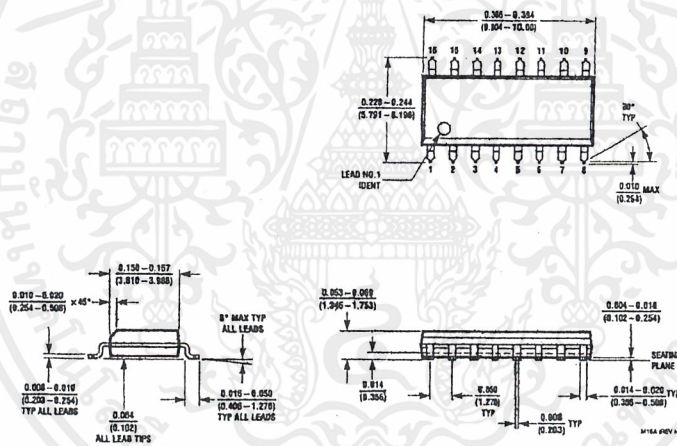
FIGURE 15. A Complete 2 µs Conversion Time, 8-Bit A/D Converter (Note 5)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted



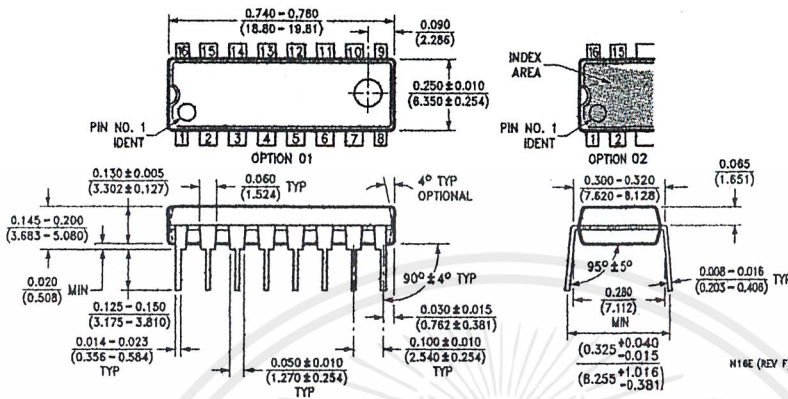
Molded Small Outline Package (SO)
Order Numbers DAC0800LCM,
or DAC0802LCM
NS Package Number M16A



Molded Small Outline Package (SO)
Order Numbers DAC0800LCM,
or DAC0802LCM
NS Package Number M16A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)



Molded Dual-In-Line Package
Order Numbers DAC0800, DAC0802
NS Package Number N16E

LIFE SUPPORT POLICY

NATIONAL'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL OF NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

National Semiconductor Corporation Americas
 Tel: 1-800-272-9959
 Fax: 1-800-737-7018
 Email: support@nsc.com

National Semiconductor Europe
 Fax: +49 (0) 1 80-530 85 86
 Email: europe.support@nsc.com
 Deutsch Tel: +49 (0) 1 80-530 85 85
 English Tel: +49 (0) 1 80-532 78 32
 Français Tel: +49 (0) 1 80-532 93 58
 Italiano Tel: +49 (0) 1 80-534 16 80

National Semiconductor Asia Pacific Customer Response Group
 Tel: 65-2544466
 Fax: 65-2504466
 Email: sea.support@nsc.com

National Semiconductor Japan Ltd.
 Tel: 81-3-5639-7560
 Fax: 81-3-5639-7507

www.national.com

National does not assume any responsibility for use of any circuitry described, no circuit patent licenses are implied and National reserves the right at any time without notice to change said circuitry and specifications.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการและรายงานประกอบโครงการเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็เพราะได้รับการแนะนำและสั่งสอนมาจาก ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ คมวัชระ อีกทั้งได้รับคำแนะนำ การแก้ปัญหา การระดมพลังทางความคิดจากเพื่อน ๆ ที่ร่วมทำงานมาด้วยกัน ผู้จัดทำจึงขอขอบคุณ ทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่, คุณจตุรวิทย์ จันไพบูรณ์ และคุณนริศรา พูลสวัสดิ์กิติภูถ ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดมา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนังสืออ้างอิง

Matthew Mahoney, “DSP-Based Testing of Analog and Mixed-Signal Circuits”, The Computer Society of The IEEE, 1987.

กิตติ ภัคดีวัฒนะกุล และจำลอง ทรูอุตสาหะ, “Visual Basic 6 ฉบับโปรแกรมเมอร์”, บริษัทดวงกมลสมัย จำกัด, 2542.

วันสุระ ศรีใสดี, “ไมโครคอนโทรลเลอร์ภาคปฏิบัติ MCS-51”, บริษัทสำนักพิมพ์ดวงกมล (2520) จำกัด, 2542.

สมควร เมืองรัมย์, “โครงการเครื่องกำเนิดสัญญาณขายน้ระบบดิจิทัล”, วารสารเคมีคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ฉบับที่ 114, 2535.

สมยศ จุณณะปิยะ, “การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51”, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 303 หน้า, 2541.